ผลของโปรไฟล์อุณหภูมิต่อองค์ประกอบและโครงสร้างผลึกของฟิล์มบาง Cu(In,Ga)Se₂

นางสาว จามรี อมรโกศลพันธ์

สถาบนวิทยบริการ

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2544 ISBN 974-17-0272-8 ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

EFFECT OF THE TEMPERATURE PROFILE ON THE COMPOSITION AND CRYSTAL STRUCTURE OF Cu(In,Ga)Se $_2$ THIN FILMS

Miss Jamaree Amonkosolpan

สถาบนวิทยบริการ

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Science in Physics Department of Physics Faculty of Science Chulalongkorn University Academic Year 2001 ISBN 974-17-0272-8

หัวข้อวิทยานิพนธ์	ผลของโปรไฟล์อุณหภูมิต่อองค์ประกอบและโครงสร้างผลึกของฟิล์ม	
	บาง Cu(In,Ga)Se ₂	
โดย	นางสาว จามรี อมรโกศลพันธ์	
สาขาวิชา	ฟิสิกส์	
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจรยศ อยู่ดี	
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)	ผู้ช่วยศาส <mark>ตราจารย์</mark> สมพงศ์ ฉัตราภรณ์	

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

.....รองคณบดีฝ่ายบริหาร

(รองศาสตราจารย์ ดร. พิพัฒน์ การเที่ยง) รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

คณะกรรมการสอบวิทยานิ<mark>พนธ์</mark>

. ประธานกรรมการ

(อาจารย์ ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน)

...... อาจารย์ที่ปรึกษา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจรยศ อยู่ดี)

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพงศ์ ฉัตราภรณ์)

.....กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิรณันต์ รัตนธรรมพันธ์)

.....กรรมการ

(อาจารย์ ดร.บุญโชติ เผ่าสวัสดิ์ยรรยง)

จามรี อมรโกศลพันธ์ : ผลของโปรไฟล์อุณหภูมิต่อองค์ประกอบและโครงสร้างผลึกของ ฟิล์มบาง Cu(In,Ga)Se₂. (EFFECT OF THE TEMPERATURE PROFILE ON THE COMPOSITION AND CRYSTAL STRUCTURE OF Cu(In,Ga)Se₂ THIN FILMS) อ.ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ขจรยศ อยู่ดี, อ.ที่ปรึกษาร่วม : ผศ.สมพงศ์ ฉัตราภรณ์ 141 หน้า. ISBN 974-17-0272-8.

ได้เตรียมฟิล์มบาง Cu(In,Ga)Se, ด้วยวิธีเคลือบจากไอกายภาพที่ระเหยจากระบบระเหย ธาตุ 4 แหล่ง บนแผ่นกระจกโซดาไลม์ที่เคลือบโมลิบดีนัมหนา 0.5-1.0 ไมครอน นำฟิล์มบาง ที่เตรียมด้วยโปรไฟล์อุณหภูมิต่างๆกันไปศึกษาลักษณะเฉพาะ Cu(In,Ga)Se โดยการวัด โครงสร้างผลึกของฟิล์มด้วยวิธีการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ การตรวจสอบลักษณะผิวหน้าด้วย กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกน หาองค์ประกอบของฟิล์มด้วยวิธี Energy-Dispersive X-Ray Spectrometry พบว่า ฟิล์มบาง Cu(In,Ga)Se₂ มีขนาดเกรนตั้งแต่เล็กถึงใหญ่ประมาณ 1.5 ไมครอน สัดส่วนองค์ประกอบของธาตุ 0.28 ≤ Cu/(In+Ga) ≤ 1.48 และ 0.11 ≤ Ga/(In+Ga) ≤ 0.79 โครงสร้างผลึกเป็นแบบชาลโคไพไรต์ มีค่าคงตัวแลตติช a = 5.6468-5.7716 🖧 และ c = 11.430-11.704 🖧 สมบัติต่างๆของฟิล์มบาง Cu(In,Ga)Se, ขึ้นกับโปรไฟล์อุณหภูมิที่ใช้ เตรียมอย่างมาก ได้ทดสอบฟิล์มบาง Cu(In,Ga)Se, โดยเตรียมให้เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ มีโปรไฟล์ ้ อุณหภูมิที่ใช้ในการเตรียมดังนี้ Cu=1026 [°]C, In=725 [°]C, Ga=590 [°]C, Se=183 [°]C, t1=12 m และ t2=15 m จากการวัดลักษณะเฉพาะของกระแสและความต่างศักย์ของเซลล์แสงอาทิตย์ Ni(Al)Ni/ZnO(Al)/CdS/Cu(In,Ga)Se,/Mo/SLG โดยวัดที่การฉายแสงมาตรฐาน โครงสร้าง AM 1.5 ความเข้ม 100 mW/cm² เซลล์ที่ดีที่สุดซึ่งมีพื้นที่ 0.46 cm² มีประสิทธิภาพการแปลง พลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า 10.6% ความต่างศักย์วงจรเปิด 0.52 โวลต์ กระแสไฟฟ้าลัดวงจร 32.1 mA/cm² และ ฟิลแฟคเตอร์ 63.3%

ภาควิชา	ฟิสิกส์	ลายมือชื่อนิสิต
สาขาวิชา	ฟิสิกส์	ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา	2544	ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

417 22478 23 : MAJOR PHYSICS

KEY WORD: CIGS / THIN FILMS / SOLAR CELLS / COEVAPORATION / SEM

JAMAREE AMONKOSOLPAN : EFFECT OF THE TEMPERATURE PROFILE ON THE COMPOSITION AND CRYSTAL STRUCTURE OF Cu(In,Ga)Se₂ THIN FILMS. THESIS ADVISOR : ASSIST PROF.KAJORNYOD YOODEE,Ph.D., THESIS COADVISOR : ASSIST PROF.SOMPHONG CHATRAPHORN, 141 pp. ISBN 974-17-0272-8.

Cu(In,Ga)Se, thin films were prepared by the physical vapor deposition technique from a four-source elemental evaporation system. The substrates were sodalime glass (SLG) coated with 0.5-1.0 µm thick Mo layer. Cu(In,Ga)Se₂ thin films prepared under different temperature profiles were characterized. X-ray diffraction was used to determine the crystal structure of the films. The surface morphology was studied by a scanning electron microscope. Composition of the films was determined by energy-dispersive X-Ray spectrometry. It was found that the grain size of Cu(In,Ga)Se, films varies from very small grain to large grain sizes of ~ 1.5 μ m. The atomic composition ratio varies in the range $0.28 \le Cu/(In+Ga) \le 1.48$ and $0.11 \le Ga/(In+Ga)$ \leq 0.79. The crystal structure is chalcopyrite with lattice constants a = 5.6468-5.7716 **Å** and c = 11.430-11.704 &. The properties of Cu(In,Ga)Se, thin films depend greatly on the temperature profiles. Cu(In,Ga)Se₂ films were tested by fabrication to the solar cell with the temperature profile of Cu=1026 °C, In=725 °C, Ga=590 °C, Se=183 °C, t1=12 m and t2=15 m. The current-voltage characteristics of these solar cells of Ni(Al)Ni/ZnO(Al)/CdS/Cu(In,Ga)Se₂/Mo/SLG were measured using standard AM1.5 illumination with an intensity of 100 mW/cm². The best cell of area 0.46 cm² had a conversion efficiency of 10.6 % with an open circuit voltage of 0.52 Volt, a short circuit current of 32.1 mA/cm² and a fill factor of 63.3 %.

Department	Physics	Student's signature
Field of study	Physics	Advisor's signature
Academic year	2001	Co-advisor's signature

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความช่วยเหลืออย่างดียิ่งของ ผศ.ดร.ขจรยศ อยู่ดี ผศ.สมพงศ์ ฉัตราภรณ์ อ.ชาญวิทย์ จิตยุทธการ และ อ.พงษ์ ทรงพงษ์ ซึ่งท่าน ได้ให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นต่างๆในการวิจัยด้วยดีมาตลอด

ขอขอบคุณ กรรมการทุกท่าน ที่ตรวจสอบและให้คำแนะนำต่างๆ ในการแก้ไข วิทยานิพนธ์

ขอขอบคุณ คุณศักดิ์ถาวร พงศ์วณิชยา ที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีเตรียม ฟิล์มบางคอปเปอร์อินเดียมแกลเลียมไดซีลีไนด์ และ วิธีการสปัตเตอร์

ขอขอบคุณ คุณบุญเหลือ เงาถาวรชัย เจ้าหน้าที่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี สำหรับการวัดฟิล์มบางด้วยกล้องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบสแกน

ขอขอบคุณ คุณศรีไฉล ขุนทน เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ สำหรับ การวัดฟิล์มบางด้วยเครื่อง X-Ray Diffractrometer

ขอขอบคุณ คุณวรรลบ แดงงาม เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิจัยฟิสิกส์ สารกึ่งตัวนำที่ให้ความช่วยเหลืองานด้านต่างๆด้วยดีตลอดมา

ขอขอบคุณ คุณไปรมา ดิษฐสมบูรณ์ และ คุณปณิตา ชินเวชกิจวานิชย์ ที่ให้ คำแนะนำในการเคลือบฟิล์มบางแคดเมียมซัลไฟด์

ขอขอบคุณ คุณเกรียงไกร วันทอง ที่ให้คำแนะนำในการวิเคราะห์ผลจากการวัด X-Ray Diffraction

ท้ายนี้ ผู้วิจัยใคร่ขอกราบขอบพระคุณ ป้า อา และเพื่อนทุกคน ที่ให้กำลังใจแก่ ผู้วิจัยเสมอมาจนสำเร็จการศึกษา

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	٩
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	۹
กิตติกรรมประกาศ	ቢ
สารบัญ	1
สารบัญตาราง	រា
สารบัญรูป	J
บทที่	
1 บทน้ำ	1
2 สารกึ่งตัวนำ	4
2.1 ชนิดของสารกึ่งตั <mark>วนำ</mark>	5
2.2 โครงสร้างผลึกของสารกึ่งตัวนำ	6
2.3 โครงสร้างแถบพลังงานของสารประกอบกึ่งตัวน้ำ I-III-VI ₂	9
3 การเตรียมฟิล์มบาง Cu(In,Ga)Se₂	12
3.1 บทน้า	12
3.2 ระบบการเตรียมฟิล์มบางด้วยวิธีระเหยร่วม	13
3.2.1 แหล่งระเหย	15
3.2.2 ฮีทเตอร์	16
3.3 ขั้นตอนการเตรียมฟิล์มบาง CIGS	17
3.3.1 ขั้นตอนก่อนเปิดชัตเตอร์	18
3.3.2 การเคลือบฟิล์มบาง CIGS แบบ Bi-layer process	18
3.3.3 การปิดชัตเตอร์	19
3.4 กระบวนการเกิดฟิล์มบาง Cu(In,Ga)Se ₂	19
4 การวิเคราะห์ฟิล์มบาง Cu(In,Ga)Se ₂	23
4.1 การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์	23
4.2 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกน	27
5 การทดลองและผลการทดลอง	32
5.1 การเตรียมแผ่นวัสดุรองรับ	34
5.1.1 การเตรียมกระจกโซดาไลม์	34
5.1.2 การเตรียมฟิล์มบางโมลิบดีนัม	35
 หลักการทำงานของระบบสปัตเตอริง 	35
II. ขั้นตอนการเตรียมฟิล์ม Mo	37
5.2 การเตรียมฟิล์มบาง CIGS ที่อุณหภูมิฮีทเตอร์ 640 ⁰ C	38
5.2.1 ผลการทดลองจากการตรวจสอบฟิล์มบาง CIGS	

สารบัญ (ต่อ)

บทที่		หน้า
	ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกน	40
	I. การเตรียมชิ้นสารตัวอย่างของฟิล์มบาง CIGS	40
	II. การคำนวณหาองค์ประกอบของฟิล์มบาง CIGS ด้วยวิธี EDS	40
	III. ผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์อะตอม และการตรวจสอบ	
	ลักษณะของฟิล์มบาง CIGS	46
	- ฟิล์มบาง CIGS81	47
	- ฟิล์มบาง <mark>CIGS82</mark>	49
	- ฟิล์มบาง CIGS100	53
	- ฟิล์มบาง CIGS108	56
5.	3 การเตรียมฟิล์มบาง CIGS ที่อุณหภูมิฮีทเตอร์ 620 ⁰ C	58
	5.3.1 ผลการทดลองจากการตรวจสอบฟิล์มบาง CIGS	
	ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกน	60
	 ฟิล์มบาง CIGS ที่เตรียมขึ้นโดยใช้ ^{t1}/ = 0.50 - 0.62 t2 	60
	- ฟิล์มบาง CIGS109	60
	- ฟิล์มบ <mark>าง</mark> CIGS116	63
	- ฟิล์มบาง CIGS118	65
	 ฟิล์มบาง CIGS ที่เตรียมขึ้นโดยใช้ ^{t1}/ = 0.77 - 0.83 t2 	67
	- ฟิล์มบาง CIGS125	67
	- ฟิล์มบาง CIGS126	69
	- ฟิล์มบาง CIGS127	72
	5.3.2 ผลการทดลองจากการตรวจสอบฟิล์มบาง CIGS	
	ด้วยวิธีการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์	75
5.	4 การเตรียมฟิล์มบาง CIGS ที่อุณหภูมิฮีทเตอร์ 600 ⁰ C	76
	5.4.1 ผลการทดลองจากการตรวจสอบฟิล์มบาง CIGS	
	ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกน	77
	- ฟิล์มบาง CIGS230	77
	5.4.2 ผลการทดลองจากการตรวจสอบฟิล์มบาง CIGS	
	ด้วยวิธีการเลี้ยวเบนของวังสีเอกซ์	79
5.	5 การเตรียมเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง Cu(In,Ga)Se ₂	80
	5.5.1 การเตรียม CdS โดยวิธีเคลือบอาบสารเคมี	81
	5.5.2 การเตรียม i-ZnO และ ZnO (Al)	82

ป

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
5.5.3 การเตรียม Ni/Al/Ni	83
5.5.4 ทฤษฎีพื้นฐานและหลักการทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์	84
5.5.5 ผลจากการวัดลักษณะเฉพาะของกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์	
(I-V Characteristics) ของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง Cu(In,Ga)Se ₂	87
- เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง CIGS231	87
- เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง CIGS232	90
- เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง CIGS240	93
5.5.6 ความสัม <mark>พันธ์ระหว่างองค์ประก</mark> อบของธาตุกับสมบัติทางไฟฟ้า	
ของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง CIGS	96
6 สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง	99
รายการอ้างอิง	.103
ภาคผนวก	.106
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์	.124

สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญตาราง

ตาราง	3	หน้า
3.1	สมบัติของธาตุที่นำมาใช้ในระบบเตรียมฟิล์มบาง	16
5.1	อุณหภูมิของแหล่งระเหยและเวลาที่ใช้ในการเตรียมฟิล์มบาง CIGS ที่อุณหภูมิ	
	ของฮีทเตอร์เท่ากับ 640 ^o C	
5.2	พื้นที่ใต้กราฟรวมยอดของ Cu, In, Ga และ Se จากการวัดโฟตอนรังสีเอกซ์	
	ของผลึกมาตรฐาน CIGS จุดที่ 1,2 และ 3	43
5.3	พื้นที่ใต้กราฟรวมของ Cu, In, Ga และ Se จากการวัดโฟตอนรังสีเอกซ์บนผิวหน้า	
	ฟิล์มบาง CIGS81	44
5.4	ค่าเปอร์เซ็นต์อะตอม Cu,In, Ga แล <mark>ะ Se ของ CIGS81 ที่คำนวณได้</mark>	
	จากการเปรียบเทียบกับผลึกมาตรฐาน	45
5.5	ค่าเปอร์เซ็นต์อะตอม Cu, In, Ga และ Se ที่ผิวหน้าฟิล์มบาง CIGS81	46
5.6	แสดงเปอร์เซ็นต์อะตอม Cu,In, Ga และ Se ของฟิล์มบาง CIGS81	
	ตามดำแหน่งต่างๆ	47
5.7	แสดงเปอร์เซ็นต์อะตอม Cu,In, Ga และ Se ของฟิล์มบาง CIGS82	
	ตามตำแหน่งต่างๆ	50
5.8	แสดงเปอร์เซ็นต์อะตอม Cu,In, Ga และ Se ของฟิล์มบาง CIGS100	
	ตามตำแหน่งต่างๆ	53
5.9	แสดงเปอร์เซ็นต์อะตอม Cu,In, Ga และ Se ของฟิล์มบาง CIGS108	
	ตามตำแหน่งต่างๆ	
5.10	อุณหภูมิของแหล่งระเหยและเวลาที่ใช้ในการเตรียมฟิล์มบาง CIGS ที่อุณหภูมิ	
	ของฮีทเตอร์เท่ากับ 620 ⁰ C	
5.11	แสดงเปอร์เซ็นต์อะตอม Cu,In, Ga และ Se ของฟิล์มบาง CIG <mark>S1</mark> 09	
	ตามตำแหน่งต่างๆ	61
5.12	แสดงเปอร์เซ็นต์อะตอม Cu,In, Ga และ Se ของฟิล์มบาง CIGS116	
	ตามตำแหน่งต่างๆ	63
5.13	แสดงเปอร์เซ็นต์อะตอม Cu,In, Ga และ Se ของฟิล์มบาง CIGS118	
	ตามตำแหน่งต่างๆ	65
5.14	แสดงเปอร์เซ็นต์อะตอม Cu,In, Ga และ Se ของฟิล์มบาง CIGS125	
	ตามตำแหน่งต่างๆ	67
5.15	แสดงเปอร์เซ็นต์อะตอม Cu,In, Ga และ Se ของฟิล์มบาง CIGS126	
	ตามตำแหน่งต่างๆ	70
5.16	แสดงเปอร์เซ็นต์อะตอม Cu,In, Ga และ Se ของฟิล์มบาง CIGS127	
	ตามตำแหน่งต่างๆ	72
5.17	ค่าคงตัวแลตติช a และ c ของฟิล์มบาง CIGS109, CIGS116, CIGS118,	

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตาราง	ที่	หน้า
	CIGS125, CIGS126 และ CIGS127	76
5.18	อุณหภูมิของแหล่งระเหยและเวลาที่ใช้ในการเตรียมฟิล์มบาง CIGS230	
	ที่อุณหภูมิของฮีทเตอร์เท่ากับ 600 ⁰ C	76
5.19	แสดงเปอร์เซ็นต์อะตอม Cu,In, Ga และ Se ของฟิล์มบาง CIGS230	
	ตามตำแหน่งในรูปที่ 5.39	
5.20	ค่าคงตัวแลตติช a และ c ของฟิล์มบาง CIGS230	80
6.1	อัตราส่วน Cu/(In+Ga) กับ Ga/(In+Ga) ของฟิล์มบาง CIGS81, CIGS82,	
	CIGS100 และ CIGS108	
6.2	อัตราส่วน Cu/III กับ Ga/III ของฟิล์มบาง CIGS109, CIGS116, CIGS118,	
	CIGS125, CIGS126 และ CIGS127	
6.3	ข้อมูลเซลล์แสงอาทิ <mark>ตย์ที่มีประสิทธิภ</mark> าพสูงสุดจากการวัดลักษณะเฉพาะของ	
	กระแสและความต่ <mark>างศักย์</mark>	
ก.1	ข้อมูลจากการวัดโฟตอนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบาง CIGS81	
	มีความคลาดเคลื่อน 2.89 %	

สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญรูป

รูปที่		หน้า
1.1	โครงสร้างของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง CIGS	1
2.1	โครงสร้างผลึกแบบเพชร (Diamond structure)	8
2.2	โครงสร้างผลึกแบบซิงค์เบลนด์ (Zincblende structure)	8
2.3	โครงสร้างผลึก (a) แบบซิงค์เบลนด์ (b) แบบชาลโคไพไรต์ เปรียบเทียบกัน	8
2.4	บริลลันโซนแรกของโครงสร้างแบบ Face Center Cubic	.10
2.5	บริลลันโซนของโครงสร้างผลึกแบบชาลโคไพไรต์ (เส้นทึบ) เทียบกับบริลลันโซนของ	
	โครงสร้างผลึกแบบซึ <mark>งค์เบลนด์ (</mark> เส้นประ) เมื่อให้ c/a = 2	.10
3.1	ระบบการเตรียมฟิล์ <mark>มบาง CIGS</mark>	.14
3.2	แผนภาพการควบ <mark>คุมอุณหภูมิของแหล่งระเหยและ</mark> ฮีทเตอร์	.14
3.3	โครงสร้างแหล่งระเหย	.15
3.4	โครงสร้างของฮี <mark>ทเต</mark> อร์และการวางวัสดุรองรับ	.16
3.5	ระบบการเตรียมฟิล์มบาง CIGS ภายในภาชนะสุญญากาศ	.17
3.6	ตัวอย่างโปรไฟล์อุณหภูมิที่ใช้ในการเตรียมฟิล์มบาง CIGS	.18
3.7	แบบจำลองกระบวนการเกิดฟิล์มบาง Cu(In,Ga)Se ₂	.22
	(a) การเกิดปฏิกิริยาขั้นเริ่มต้น	
	(b) เกิด Cu(In,Ga)Se ₂ และ Cu _z Se	
	(c) เกิดชั้นของ Cu(In,Ga)Se ₂ ในทิศทางตั้งฉากกับระนาบของแผ่นวัสดุรองรับ	
	(d) การเปลี่ยนรูปของ Cu _z Se และเกิดเป็นฟิล์มบาง Cu(In,Ga)Se ₂ ในแนวระนาบ	
4.1	การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์จากระนาบในผลึกตามกฎของแบรกก์	.24
4.2	ตัวอย่างแบบอย่างการเลี้ยวเบนของฟิล์มบาง Cu(In,Ga)Se ₂	.26
4.3	แสดงเครื่อง X-Ray Diffractrometer (XRD) ที่ใช้วัดการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์	.26
4.4	โครงสร้างหลักของ SEM (Scanning Electron Microscope)	.28
4.5	ผลจากอันตรกิริยาระหว่างอิเล็กตรอนปฐมภูมิกับอะตอมตัวอย่าง	.29
4.6	การเกิดรังสีเอกซ์ต่อเนื่องและรังสีเอกซ์เฉพาะธาตุ	.30
5.1	ไดอะแกรมแสดงขั้นตอนการทำงาน	.33
5.2	วิธีตรวจสอบหาด้านที่ไม่มีดีบุกเคลือบของกระจกโซดาไลม์	.34
5.3	ระบบสปัตเตอริง	.36
5.4	กราฟโปรไฟล์อุณหภูมิของฟิล์มบาง CIGS81	.39

ป

รูปที่		หน้า
5.5	กราฟโปรไฟล์อุณหภูมิของฟิล์มบาง CIGS100	39
5.6	กราฟโฟตอนรังสีเอกซ์ของผลึกมาตรฐาน CIGS ที่วัดได้	41
5.7	ตัวอย่างกราฟโฟตอนรังสีเอกซ์ของผลึกมาตรฐาน CIGS	
	ที่ตัดพื้นที่ของพื้นหลังออกแล้ว	43
5.8	กราฟโฟตอนรังสีเอกซ์วัดที่ผิวหน้าของฟิล์มบาง CIGS81	44
5.9	แสดงตำแหน่งชิ้นสารตัวอย่างที่วัดโฟตอนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบาง CIGS	47
5.10	แสดงลักษณะผิวหน้ <mark>าของฟิล์มบ</mark> าง CIGS8 <mark>1 ที่ถ่ายจาก</mark> กล้อง SEM ตำแหน่งที่ 2	
	มีค่า <u>Cu</u> In + Ga = 0.50 และ <u>Ga</u> In + Ga	48
5.11	แสดงลักษณะผิวหน้าของฟิล์มบาง CIGS81 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM ตำแหน่งที่ 5	
5 12	มีค่า <u>Cu</u> = 0.51 และ <u>Ga</u> = 0.46 In + Ga In + Ga แสดงลักษณะ กาดตัดขวางของฟิล์บบาง CIGS81 ที่ก่ายจากกล้อง SEM	48
0.12		10
5 13	หลามที่ผ่า 5.5 µm	40
5.15	. Cu Ga	
	มีค่า —— = 0.76 และ —— = 0.33 In + Ga In + Ga	51
5.14	แสดงลักษณะผิวหน้าของฟิล์มบาง CIGS82 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM ตำแหน่งที่ 3	
	มีค่า <u>Cu</u> In + Ga = 0.50 และ <u>Ga</u> = 0.27	51
5.15	แสดงลักษณะภาคตัดขวางของฟิล์มบาง CIGS82 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM	
	ความหนา 3.3 µm	52
5.16	แสดงลักษณะผิวหน้าของฟิล์มบาง CIGS100 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM ตำแหน่งที่ 1	
	มีค่า <u>Cu</u> In + Ga In + Ga In + Ga	54
5.17	แสดงลักษณะผิวหน้าของฟิล์มบาง CIGS100 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM ตำแหน่งที่ 3	
	มีค่า <u>Cu</u> In + Ga In + Ga In + Ga	54
5.18	แสดงลักษณะภาคตัดขวางของฟิล์มบาง CIGS100 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM	
	ความหนา 3.0 μ m	55

<u>ร</u> ูปที่	หน้า
5.19 แสดงลักษณะผิวหน้าของฟิล์มบาง CIGS108 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM ตำแหน่งข	ที่ 3
มีค่า	57
5.20 แสดงลักษณะภาคตัดขวางของฟิล์มบาง CIGS108 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM	
ความหนา 3.5 μ m	57
5.21 กราฟโปรไฟล์อุณหภูมิการเตรียมฟิล์มบาง CIGS118	59
5.22 กราฟโปรไฟล์อุณหภูม <mark>ิการเตรียม</mark> ฟิล์มบาง CIGS127	60
5.23 แสดงลักษณะภาค <mark>ตัดขวางของฟิ</mark> ล์มบาง CIGS109 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM ตำเ	เหน่งที่ 1
มีค่า <u>Cu</u> = 0.43 และ <u>Ga</u> = 0.31 ความหนา 4.0 µm In + Ga In + Ga	62
มีค่า $\frac{Cu}{In + Ga} = 0.45$ และ $\frac{Ga}{In + Ga} = 0.71$	
มีค่า $\frac{Cu}{\ln + Ga} = 0.65$ และ $\frac{Ga}{\ln + Ga} = 0.74$ ความหนา 3.25 μ m	64
5.27 แสดงลักษณะผิวหน้าของฟิล์มบาง CIGS118 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM ตำแหน่งข	ที่ 2
มีค่า <u>Cu</u> = 0.43 และ <u>Ga</u> = 0.78 In + Ga In + Ga 5.28 แสดงลักษณะภาคตัดขวางของฟิล์มบาง CIGS118 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM ตำเ	66 เหน่งที่ 5
มีค่า <u>Cu</u> = 0.44 และ <u>Ga</u> = 0.74 ความหนา 2.5 µm In + Ga In + Ga	66
มีค่า <u></u> = 1.19 และ <u></u> = 0.43	68
5.30 แสดงลักษณะผิวหน้าของฟิล์มบาง CIGS125 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM ตำแหน่งข	Å 3
มีค่า	68

สารบัญรูป	(ต่อ)
สารบัญรูป	(ต่อ)

รูปที่	หน้า
5.31	แสดงลักษณะภาคตัดขวางของฟิล์มบาง CIGS125 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM
	ความหนา 2.0 µm69
5.32	แสดงลักษณะผิวหน้าของฟิล์มบาง CIGS126 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM ตำแหน่งที่ 4
	มีค่า
5.33	แสดงลักษณะผิวหน้าของฟิล์มบาง CIGS126 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM ตำแหน่งที่ 5
	มีค่า <u>Cu</u> = 1.03 และ <u>Ga</u> = 0.49
5.34	
	ความหนา 1.5 μm
5.35	แสดงลกษณะผวหนาของพลมบาง CIGS127 ทถายจากกลอง SEM ตาแหนงท 3
	มีค่า
5.36	แสดงลักษณะผิวหน้าของฟิล์มบาง CIGS127 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM ตำแหน่งที่ 5
5 37	มีค่า $\frac{Cu}{\ln + Ga} = 0.80$ และ $\frac{Ga}{\ln + Ga} = 0.34$
0.07	
5 38	แบบคย่างการเลี้ยาเบบจากการวัดด้วยวิธีการเลี้ยาเบบของรังสีเอกซ์ของ CIGS109 75
5 39	แสดงต่ำแหบ่งซึ่งเสารตัวอย่างที่กัดโฟตอบรังสีเอกซ์ของฟิล์บบาง CIGS230 77
5.00	แสดงลักษณะกาดตัดขวางของฟิล์บบาง CIGS230 ที่ก่ายจากกล้อง SFM
5.40	
5 / 1	านานคย่างการเลี้ยาเนนอากการกัดด้ายกิรีการเลี้ยาเนนของรังสีเอกซ์ของ CIGS230 80
5.42	โครงสร้างเซลล์แสงอาทิตย์สบิดฟิล์บบาง CICS
5.43	ารึการเตรียมฟิล์มนาง CdS ด้ายกร≃นานการเคลื่อนแนนดานสารเคนี่ 82
5.44	วิธีการเตรียมฟิล์มบางแบบเวิธีการระเหย
5.45	 (a) แผบภาพแกบพลังงาบของเซลล์แสงอาทิตย์สบิดรอยต่อพี่เอ็บ 84
0.40	(b) างจาสบบลของเซลล์แสงอาทิตย์ 84
5 46	ลักษณะของกระแสและความต่างศักย์ของเซลล์แสงอาทิตย์ทั่วไป 86
5.47	เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง CIGS ที่ถูกแบ่งเป็นเซลล์ย่อยๆ 40-45 เซลล์

รูปที่	หน้า
5.48 กราฟแสดงลักษณะเฉพาะของกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ของเซลล์แสงอาทิตย์	
ชนิดฟิล์มบาง CIGS231 สำหรับเซลล์ย่อยที่มีประสิทธิภาพการแปลงพลังงาน (η) สูง	
โดยตำแหน่งสอดคล้องกับรูป 5.47	88
5.49 ข้อมูลจากการวัดลักษณะเฉพาะของกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ของ	
เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง CIGS231 ทั้ง 45 เซลล์ย่อย	89
5.50 กราฟแสดงลักษณะเฉพา <mark>ะของกระแสไฟฟ้าและควา</mark> มต่างศักย์ของเซลล์แสงอาทิตย์	
ชนิดฟิล์มบาง CIGS2 <mark>32 สำหรับ</mark> เซลล์ย่อยที่มีประสิทธิภาพการแปลงพลังงาน (η) สูง	
โดยตำแหน่งสอดคล <mark>้องกับรูป 5.47</mark>	91
5.51 ข้อมูลจากการวัด <mark>ลักษณะเฉพาะของกระแสไฟฟ้าและควา</mark> มต่างศักย์ของ	
เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง CIGS232 ทั้ง 40 เซลล์ย่อย	92
5.52 กราฟแสดงลักษณะเฉพาะของกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ของเซลล์แสงอาทิตย์	
ชนิดฟิล์มบาง CIGS240 สำหรับเซลล์ย่อยที่มีประสิทธิภาพการแปลงพลังงาน (η) สูง	
โดยตำแหน่งสอดคล <mark>้อ</mark> งกับรูป 5. <mark>47</mark>	94
5.53 ข้อมูลจากการวัดลักษณะเฉพาะของกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ของ	
เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง CIGS240 ทั้ง 40 เซลล์ย่อย	95
5.54 ค่าอัตราส่วน	97
5.46 กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง <u>Cu</u> กับสมบัติการนำไฟฟ้าต่างๆ In + Ga	98
ข.1 แสดงลักษณะผิวหน้าและภาคตัดขวางของฟิล์มบาง CIGS81 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM	.108
(a) ตำแหน่งที่ 1 (b) ตำแหน่งที่ 2 (c) ตำแหน่งที่ 3	
(d) ตำแหน่งที่ 4 (e) ตำแหน่งที่ 5 (f) ภาคตัดขวาง	
ข.2 แสดงลักษณะผิวหน้าและภาคตัดขวางของฟิล์มบาง CIGS82 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM	.109
(a) ตำแหน่งที่ 1 (b) ตำแหน่งที่ 2 (c) ตำแหน่งที่ 3	
(d) ตำแหน่งที่ 4 (e) ตำแหน่งที่ 5 (f) ภาคตัดขวาง	
ข.3 แสดงลักษณะผิวหน้าและภาคตัดขวางของฟิล์มบาง CIGS100 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM .	.110
(a) ตำแหน่งที่ 1 (b) ตำแหน่งที่ 2 (c) ตำแหน่งที่ 3	
(d) ตำแหน่งที่ 4 (e) ตำแหน่งที่ 5 (f) ภาคตัดขวาง	

รูปที่	หน้า
ข.4	แสดงลักษณะผิวหน้าและภาคตัดขวางของฟิล์มบาง CIGS108 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM111
	(a) ตำแหน่งที่ 1 (b) ตำแหน่งที่ 2 (c) ตำแหน่งที่ 3
	(d) ตำแหน่งที่ 4 (e) ตำแหน่งที่ 5 (f) ภาคตัดขวาง
ข.5	แสดงลักษณะภาคตัดขวางของฟิล์มบาง CIGS109 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM112
	(a) ตำแหน่งที่ 1 (b) ตำแหน่งที่ 2 (c) ตำแหน่งที่ 3 (d) ตำแหน่งที่ 4 (e) ตำแหน่งที่ 5
ข.6	แสดงลักษณะผิวหน้าแล <mark>ะภาคตัดขวางของฟิล์มบาง</mark> CIGS116 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM113
	(a) ตำแหน่งที่ 1 (b) <mark>ตำแหน่งที่</mark> 2 (c) ตำแหน่งที่ 3 (d) ตำแหน่งที่ 4 (e) ตำแหน่งที่ 5
ข.7	แสดงลักษณะผิวหน้ <mark>าและภาคตัดขวางของฟิล์มบาง CI</mark> GS118 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM114
	(a) ตำแหน่งที่ 1 (b) ตำแหน่งที่ 2 (c) ตำแหน่งที่ 3 (d) ตำแหน่งที่ 4 (e) ตำแหน่งที่ 5
ข.8	แสดงลักษณะผิวหน้าและภาคตัดขวางของฟิล์มบาง CIGS125 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM115
	(a) ตำแหน่งที่ 1 (b) ตำแหน่งที่ 2 (c) ตำแหน่งที่ 3
	(d) ตำแหน่งที่ 4 (e) ตำแหน่งที่ 5 (f) ภาคตัดขวาง
ข.9	แสดงลักษณะผิวหน้าแล <mark>ะภาคตัดขวางของฟิล์มบาง CIG</mark> S126 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM116
	(a) ตำแหน่งที่ 1 (b) ต <mark>ำแหน่งที่ 2 (c) ตำแหน่งที่ 3</mark>
	(d) ตำแหน่งที่ 4 (e) ตำแห <mark>น่งที่ 5 (f) ภาคตัดขว</mark> าง
ข.10) แสดงลักษณะผิวหน้าแล <mark>ะภาคตัดขวางของฟิล์มบา</mark> ง CIGS127 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM117
	(a) ตำแหน่งที่ 1 (b) ตำแหน่งที่ 2 (c) ตำแหน่งที่ 3
	(d) ตำแหน่งที่ 4 (e) ตำแหน่งที่ 5 (f) ภาคตัดขวาง
ข.11	แสดงลักษณะผิวหน้าและภาคตัดขวางของฟิล์มบาง CIGS230 ตามตำแหน่งต่างๆ
	ที่ถ่ายจากกล้อง SEM118
ค.1	แบบอย่างการเลี้ยวเบนจากการวัดด้วยวิธีการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของ CIGS116121
ค.2	แบบอย่างการเลี้ยวเบนจากการวัดด้วยวิธีการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของ CIGS118121
P.3	แบบอย่างการเลี้ยวเบนจากการวัดด้วยวิธีการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของ CIGS125122
ค.4	แบบอย่างการเลี้ยวเบนจากการวัดด้วยวิธีการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของ CIGS126122
ค.5	แบบอย่างการเลี้ยวเบนจากการวัดด้วยวิธีการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของ CIGS127123

บทที่ 1

บทนำ

เซลล์แสงอาทิตย์เป็นสิ่งประดิษฐ์ในกลุ่มออปโตอิเล็กทรอนิก (Optoelectronic) ที่ สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยปรากฏการณ์โฟโตโวลทาอิก (Photovoltaic) เซลล์แสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานทดแทนหนึ่ง (renewable energy) ที่สะอาด ไม่สร้างมลภาวะใดๆขณะใช้งาน เป็นพลังงานที่ได้มาเปล่า และไม่สิ้นสุด อายุการใช้งานของ เซลล์แสงอาทิตย์ยาวนานกว่า 20 ปี โดยมีหลักการทำงานพื้นฐานดังนี้ เมื่อ พลังงานโฟตอนจาก แสงอาทิตย์ตกกระทบลงบนเซลล์แสงอาทิตย์ จะเกิดการกระตุ้นอิเล็กตรอนในแถบเวเลนซ์ไปยัง แถบนำพร้อมกับมีโฮลอยู่ในแถบเวเลนซ์ ทั้งอิเล็กตรอนและโฮลจะถูกสนามไฟฟ้าภายใน เซลล์แสงอาทิตย์แยกให้หลุดออกจากกัน โดยอิเล็กตรอนเคลื่อนไปยังขั้วลบ และโฮลแยกไปที่ขั้ว บวก พร้อมที่จะให้มีกระแสไฟฟ้าไหลออกสู่วงจรภายนอก เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (Direct current)

จากการศึกษาพบว่า มีสารกึ่งตัวนำหลายชนิดที่สามารถใช้ทำเป็นชั้นดูดกลืนแสง (Absorber) ให้ประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ (Efficiency) ในระดับที่สูง ได้แก่ ธาตุกลุ่ม IV คือ ซิลิกอน (Si) ธาตุกลุ่ม III-V ได้แก่ แกลเลียมอาร์เซไนด์ (GaAs) อินเดียมฟอสไฟด์ (InP) ธาตุ กลุ่ม II-VI แคดเมียมเทลลูไรด์ (CdTe) และ คอปเปอร์อินเดียมไดซีลีไนด์ (Cu(In_{1-x}Ga_x)Se₂) ซึ่ง เป็นสารประกอบเซิงสาม (Ternary compound) ที่มีโครงสร้างแบบชาลโคไฟไรต์ (Chalcopyrite structure) ประกอบด้วยธาตุกลุ่ม I-III-VI₂ เป็นต้น ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะศึกษาและวิจัย สารกึ่งตัวนำ Cu(In,Ga)Se₂ (CIGS) ที่มีโครงสร้างลักษณะดังรูปที่ 1.1



รูปที่ 1.1 โครงสร้างของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง CIGS ^[1]

สมบัติที่สำคัญของฟิล์มบาง CIGS คือ มีลักษณะแถบพลังงานเป็นแบบตรง (Direct band gap) สัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสง (Absorption coefficient) มีค่าสูง ค่าช่องว่าง พลังงานที่สามารถปรับค่าได้ตามสัดส่วนของ Ga/(n+Ga) อยู่ระหว่าง 1.0-1.7 eV ^[2] สำหรับเซลล์ แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางที่มี CIGS เป็นตัวดูดกลืนแสง (Absorber) ตามโครงสร้างรูปที่ 1.1 มี รายงานว่าสามารถมีประสิทธิภาพถึง 18.8% ^[3] เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีเสถียรภาพสูง อายุการใช้ งานยาวนาน ^[4] ฟิล์มบาง CIGS ที่นำไปประดิษฐ์เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ที่ดีนั้น จะมีสัดส่วนของ Cu/(n+Ga) อยู่ระหว่าง 0.6-0.9, Ga/(n+Ga) ระหว่าง 22-24% ของฟิล์มบาง CIGS ^[4]

ฟิล์มบาง CIGS ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เตรียมขึ้นด้วยวิธีการระเหยร่วม (Coevaporation method) ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถกำหนดสัดส่วนของธาตุองค์ประกอบได้ดี นอกจาก นี้กระบวนการเตรียมฟิล์มบาง CIGS เพื่อให้ได้สัดส่วนของธาตุองค์ประกอบที่เหมาะสมยังขึ้นกับ โปรไฟล์อุณหภูมิ โดยธาตุองค์ประกอบในฟิล์มบาง CIGS จะเปลี่ยนไปตามขั้นตอนของอุณหภูมิ และเวลาที่ใช้ขณะปลูกฟิล์มบาง ซึ่งสัดส่วนของธาตุองค์ประกอบนี้จะเป็นตัวกำหนดสมบัติของ ฟิล์มบาง CIGS ดังนั้นการศึกษาผลกระทบของโปรไฟล์อุณหภูมิที่มีต่อฟิล์มบาง CIGS จึงเป็นส่วน สำคัญในเตรียมฟิล์มบาง CIGS เพื่อพัฒนาให้ได้เซลล์แสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูงต่อไป

<u>วัตถุประสงค์ของงานวิจัย</u>

ศึกษาผลของโปรไฟล์อุณหภูมิ ในกระบวนการเตรียมฟิล์มบาง Cu(In,Ga)Se₂ ที่มี ต่อองค์ประกอบ และโครงสร้างผลึกของฟิล์มบาง และนำฟิล์มบาง Cu(In,Ga)Se₂ ที่ เหมาะสมไปเตรียมเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อศึกษาลักษณะเฉพาะของกระแสไฟฟ้าและความ ต่างศักย์

<u>วิธีการดำเนินงานวิจัย</u>

 ศึกษาและเตรียมฟิล์มบาง CIGS โดยวิธีระเหยร่วม (Coevaporation method) ภายใต้โปรไฟล์อุณหภูมิในการเตรียมฟิล์มที่แตกต่างกัน

ตรวจสอบองค์ประกอบของธาตุต่างๆของฟิล์มบาง CIGS ด้วยวิธี EDS (Energy Dispersive X-Ray Spectrometry)

3. ศึกษาลักษณะผิวหน้าและภาคตัดขวางของฟิล์มบาง CIGS ด้วยกล้อง จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกน (Scanning Electron Microscopy ; SEM)

4. ตรวจสอบโครงสร้างผลึกของฟิล์มบาง CIGS ด้วยวิธีการเลี้ยวเบนของ รังสีเอกซ์ (X-Ray Diffraction ; XRD)

5. เตรียมเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง CIGS เพื่อวัดลักษณะเฉพาะของ กระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ (I-V characteristic measurement) เพื่อหาค่า ประสิทธิภาพของการแปลงพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า (Efficiency ; **η**) ความต่างศักย์ไฟฟ้าวงจรเปิด (Open circuit voltage ; V_{oc}) กระแสไฟฟ้าลัดวงจร (Short circuit current ; J_{sc}) และ ฟิลล์แฟกเตอร์ (Fill factor ; FF)

<u>เนื้อหาวิทยานิพนธ์</u>

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีทั้งหมด 6 บท แต่ละบทมีเนื้อหาดังนี้ บทที่ 1 คือ บทนำ บทที่ 2 กล่าวถึงสมบัติต่างๆของสารกึ่งตัวนำ CIGS บทที่ 3 ประกอบด้วย ระบบการระเหยร่วม แบบหลายแหล่ง ขั้นตอนการระเหยฟิล์มบาง CIGS ปฏิกิริยาการเกิดเป็นฟิล์มบาง CIGS บทที่ 4 กล่าวถึงวิธีการวิเคราะห์ฟิล์มบาง CIGS ได้แก่ การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (XRD) วิธี EDS (Energy Dispersive X-Ray Spectrometry) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ สแกน บทที่ 5 อธิบายการทดลอง การเตรียมฟิล์มบาง CIGS การปรับโปรไฟล์อุณหภูมิ และผลการวิเคราะห์ฟิล์มบาง CIGS การเตรียมเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง CIGS และ บทที่6 สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง

บทที่ 2

สารกึ่งตัวนำ

สารกึ่งตัวนำเป็นสารที่มีการศึกษาและนำไปใช้งานเป็นอุปกรณ์ชนิดต่างๆมานาน แล้ว โดยปกติที่อุณหภูมิห้อง สภาพต้านทานไฟฟ้าของสสารทั่วไปจะอยู่ระหว่าง 10⁻⁶-10¹² Ω·cm ซึ่งเป็นสมบัติที่ใช้แบ่งลักษณะสสารออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ โลหะ, สารกึ่งตัวนำ และ ฉนวน สำหรับ สารกึ่งตัวนำมีสภาพต้านทานไฟฟ้าอยู่ในช่วง 10⁻³-10⁸ Ω·cm ^[5] จากผลการศึกษาพบว่า สมบัติ ทั่วไปที่สำคัญของสารกึ่งตัวนำมีดังนี้ ^[6]

มีสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของความด้านทานเป็นลบ (Negative temperature coefficient of resistance) กล่าวคือ เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นความด้านทานจะลดลง

2. มีสภาพด้านทานไฟฟ้าอยู่ในช่วง 10⁻³-10 $^{^8}$ $\Omega\cdot$ cm ที่อุณหภูมิห้อง

3. มีสมบัติในการแปลงกระแสไฟฟ้าสลับให้เป็นกระแสไฟฟ้าตรง (Rectifying

effects)

4. ความสามารถตอบสนองต่อแสง (Positive photo-response) กล่าวคือ เมื่อมี แสงตกกระทบจะมีแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Photovoltage) เกิดขึ้น และความต้านทานไฟฟ้าเปลี่ยน แปลงได้

5. ให้กำลังทางไฟฟ้าเนื่องจากความร้อน (Thermoelectric power)

6. สามารถเติมอะตอมสิ่งเจือปนที่เรียกว่า การโด๊ป (Doping) ซึ่งทำให้สภาพ ต้านทานไฟฟ้าของสารเปลี่ยนแปลง

สมบัติเหล่านี้สามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีแถบพลังงานของอิเล็กตรอนในของ แข็ง สำหรับสารที่เป็นผลึกอะตอมของสารจะเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบ ทำให้สนามศักย์ในผลึก มีลักษณะเป็นคาบ (Periodic potential) พฤติกรรมของอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่อยู่ในผลึกที่มีสนาม ศักย์ดังกล่าวอธิบายได้ด้วยกลศาสตร์ควอนตัม โดยใช้ทฤษฎีของบลอค (Bloch's theorem) และ จากแบบจำลองของโครนิกและเพนนี (Kronig and Penny model) แสดงให้เห็นถึงการเกิดแถบ พลังงาน โดยที่อิเล็กตรอนทั้งหมดในผลึกจะมีระดับพลังงานอยู่ในแถบพลังงาน ส่วนช่องว่าง ระหว่างแถบพลังงาน (Energy band gap) ที่เกิดขึ้น อิเล็กตรอนไม่สามารถมีค่าระดับพลังงานอยู่ ในช่วงนี้ได้ การจัดอิเล็กตรอนลงในแถบพลังงานต่างๆ จะเริ่มจากแถบพลังงานที่มีค่าพลังงานน้อย ก่อน เมื่อเต็มแล้วจึงเลื่อนขึ้นไปในชั้นที่มีค่าพลังงานสูงกว่าจนอิเล็กตรอนหมด แถบพลังงานชั้นบน สุดที่มีอิเล็กตรอนอยู่เรียกว่า แถบเวเลนซ์ (Valence band) ส่วนแถบพลังงานชั้นที่สูงถัดไปเรียกว่า แถบนำ (Conduction band) ทฤษฎีแถบพลังงานของอิเล็กตรอนจะทำให้สามารถอธิบายลักษณะของสสารที่

แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้ดังนี้ ฉนวน คือ สสารที่อุณหภูมิห้องมีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่เต็มในแถบเวเลนซ์ ส่วนแถบนำจะว่างเปล่าไม่มีอิเล็กตรอนอยู่ ช่องว่างแถบพลังงานมีขนาดกว้าง ทำให้อิเล็กตรอนไม่ สามารถกระโดดไปยังแถบนำได้ เมื่อมีสนามไฟฟ้าผ่านเข้าไปในสสาร อิเล็กตรอนเหล่านี้จะไม่ สามารถนำไฟฟ้า ทำให้ไม่เกิดกระแสไหล ส่วนสารกึ่งตัวนำ ที่อุณหภูมิ 0 °K แถบเวเลนซ์จะมี อิเล็กตรอนบรรจุอยู่เต็ม และมีช่องว่างแถบพลังงานแคบ ดังนั้นเมื่ออุณหภูมิมากกว่า 0 °K พลัง งานความร้อน (Thermal energy) จะกระตุ้นให้อิเล็กตรอนในแถบเวเลนซ์มีโอกาสกระโดดขึ้นไปยัง แถบความนำมีที่ว่างเกิดขึ้นในแถบเวเลนซ์เรียกโฮล (Hole) เมื่อมีสนามไฟฟ้าผ่านเข้าในสสารจะ ทำให้เกิดการนำไฟฟ้าได้ สำหรับโลหะ แถบพลังงานชั้นบนสุดมีอิเล็กตรอนอยู่เพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้น เมื่อมีสนามไฟฟ้าเข้าไปจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะของอิเล็กตรอน ทำให้เกิดการนำไฟ ฟ้า ฉะนั้นสสารประเภทโลหะนี้จะมีสภาพนำไฟฟ้า (Electrical conductivity) ที่สูงมาก^[7]

2.1 ชนิดของสารกึ่งตัวนำ ^[6]

สารกึ่งตัวนำประกอบด้วยธาตุเดี่ยวหรือเป็นสารประกอบที่เกิดจากธาตุหลายชนิด ก็ได้ สามารถจำแนกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้

1. สารกึ่งตัวนำที่ประกอบด้วยธาตุเดี่ยว (Monoelements)

สารกึ่งตัวนำประเภทนี้ได้แก่ธาตุในกลุ่ม IV ของตารางธาตุ โดยเฉพาะ Si และ Ge ได้นำมาใช้ทำเป็นสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำอย่างแพร่หลาย ส่วนดีบุกที่มีช่องว่างแถบพลังงาน แคบมากเกือบเป็นศูนย์ และ คาร์บอนถูกจัดให้เป็นฉนวน เพราะมีช่องว่างแถบพลังงานมากกว่า 5.0 eV

2. สารกึ่งตัวนำที่ประกอบด้วยธาตุสองชนิด (Binary compounds)

สารกึ่งตัวนำประเภทนี้แยกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ

กลุ่ม II-VI เป็นสารกึ่งตัวน้ำที่เกิดจากการรวมกันของธาตุกลุ่ม II มีเวเลนซ์
 อิเล็กตรอน 2 ตัว กับธาตุกลุ่ม VI มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 6 ตัว ได้แก่ ZnS, ZnSe, CdS, CdTe
 เป็นต้น

- กลุ่ม III-V เป็นสารกึ่งตัวนำที่เกิดจากการรวมกันของธาตุกลุ่ม III มีเวเลนซ์ อิเล็กตรอน 3 ตัว กับธาตุกลุ่ม V มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 5 ตัว ได้แก่ GaP, GaAs, InP, InAs เป็นต้น

3. สารกึ่งตัวน้ำที่ประกอบด้วยธาตุสามชนิด (Ternary compounds)

สารกึ่งตัวนำกลุ่มนี้ได้จากการแทนที่ธาตุตัวที่สามลงไปในสารกึ่งตัวนำกลุ่ม II-VI หรือ III-V เป็นผลให้ได้สารประกอบกึ่งตัวนำ 2 กลุ่ม ดังนี้

- กลุ่ม I-III-VI₂ ได้จากการนำสารกึ่งตัวนำกลุ่ม II-VI มาขยายเป็น 2 เท่า แล้วแทน ที่อะตอมทั้งสองของธาตุกลุ่ม II ด้วยธาตุในกลุ่ม I หนึ่งอะตอม และกลุ่ม III หนึ่งอะตอม สารใน กลุ่มนี้ประกอบขึ้นจากธาตุกลุ่ม I คือ Cu, Ag กลุ่ม III คือ Al, Ga, In,Ti และกลุ่ม VI คือ S, Se, Te ตัวอย่างของสารกึ่งตัวนำชนิดนี้ ได้แก่ CuGaS₂, AgInTe₂, CuInSe₂, Cu(In,Ga)Se₂ เป็นต้น

 กลุ่ม II-IV-V₂ ได้จากการนำสารกึ่งตัวนำกลุ่ม III-V มาขยายเป็น 2 เท่า แล้วแทน ที่อะตอมทั้งสองของธาตุกลุ่ม III ด้วยธาตุกลุ่ม II หนึ่งอะตอม และธาตุในกลุ่ม IV หนึ่งอะตอม สาร ในกลุ่มนี้ประกอบขึ้นจากธาตุกลุ่ม II คือ Zn, Cd กลุ่ม IV คือ Si, Ga, Sn และกลุ่ม V คือ P, As, Sb ตัวอย่างของสารกึ่งตัวนำชนิดนี้ได้แก่ ZnGeP₂, CdSiP₂, ZnSnAs₂ เป็นต้น

 4. โลหะผสมกึ่งตัวนำ (Alloys) ตัวอย่างโลหะผสมกึ่งตัวนำที่จำแนกตามชนิด ของสารเริ่มต้น มีดังนี้

- ชนิดเป็นธาตุ ได้แก่ Si_(1-x)Ge_x เป็นต้น

- ชนิดเป็นสารประกอบสองธาตุ ได้แก่ Ga_(1-x)As_x, CdS_(1-y)Te_y เป็นต้น

- ชนิดเป็นสารประกอบสามธาตุ ได้แก่ $Ag_{(1-x)}Cu_xGaTe_2$, $Ag_{(1-x)}Cu_xGa_{(1-y)}In_yTe_2$

เป็นต้น

2.2 โครงสร้างผลึกของสารกึ่งตัวนำ

ในที่นี้เราจะกล่าวถึงโครงสร้างผลึกของสารกึ่งตัวนำที่เกี่ยวกับชาลโคไพไรต์เท่า

นั้น คือ

1. โครงสร้างผลึกแบบเพชร (Diamond structure)

สารกึ่งตัวนำที่มีโครงสร้างนี้ได้จากการเอาโครงสร้างผลึกแบบ Face Center Cubic (FCC; a=b=c, α=β=γ=90 °) 2 โครงสร้าง มาวางเหลื่อมกันเป็นระยะทาง $\frac{1}{4}$ ของเส้น ทะแยงมุม โดยอะตอมของโครงสร้างผลึกทั้งสองเป็นอะตอมชนิดเดียวกัน ดังรูปที่ 2.1 หนึ่งหน่วย เซลล์ (Unit cell) ของสารกึ่งตัวนำที่มีโครงสร้างแบบนี้มี 8 อะตอม เป็นอะตอมชนิดเดียวกัน โครงสร้างผลึกแบบนี้เป็นรูปลูกบาศก์ซึ่งบิดเบี้ยวได้ยากมาก เพราะอะตอมที่จับในแต่ละแขนของ พันธะเชิงสี่หน้า (Terahedron bond)เป็นอะตอมชนิดเดียวกัน แรงระหว่างพันธะจึงเท่ากันทุกทาง โครงสร้างผลึกจึงสมมาตร สารกึ่งตัวนำที่มีโครงสร้างผลึกแบบนี้เป็นสารกึ่งตัวนำที่อยู่ในธาตุกลุ่ม IV ได้แก่ เพชร (C), ซิลิคอน (Si), เยอร์มาเนียม (Ge) และ ดีบุก (Sn)

2. โครงสร้างผลึกแบบซิงค์เบลนด์ (Zincblende structure)

สารกึ่งตัวนำที่มีโครงสร้างแบบนี้ส่วนมากเป็นสารประกอบกึ่งตัวนำกลุ่ม III-V และกลุ่ม II-VI โครงสร้างแบบซิงค์เบลนด์นี้แท้จริงคือ โครงสร้างแบบเพชรนั่นเอง แต่โครงสร้างผลึก ทั้งสองนั้นเป็นอะตอมต่างชนิดกัน ดังรูปที่ 2.2 หนึ่งหน่วยเซลล์ของโครงสร้างแบบนี้จะมี 8 อะตอม ซึ่งประกอบด้วยอะตอมของธาตุ 2 ชนิด แต่ละชนิดมี 4 อะตอม สารกึ่งตัวนำที่มีโครงสร้างแบบนี้ ได้แก่ ZnS, GaAs เป็นต้น ดังนั้นโครงสร้างผลึกแบบซิงค์เบลนด์ยังคงเป็นลูกบาศก์อยู่แต่จะมี สมมาตรน้อยกว่าโครงสร้างผลึกแบบเพชร

3. โครงสร้างผลึกแบบชาลโคไพไรต์ (Chalcopyrite structure)

เป็นโครงสร้างที่พบอย่างกว้างขวางในหมู่สารกึ่งตัวนำกลุ่ม I-III-VI₂ และ II-IV-V₂ หรือที่เขียนเป็นสูตรว่า ABC₂ โครงสร้างผลึกแบบชาลโคไพไรต์ คือ โครงสร้างผลึกแบบเพชรที่เป็น อนุพันธ์ของโครงสร้างกับซิงค์เบลนด์ แต่มีอะตอมแตกต่างกัน 3 ชนิด หนึ่งหน่วยเซลล์ของ สารกึ่งตัวนำที่มีโครงสร้างแบบนี้จะมี 16 อะตอม มีขนาดเซลล์เป็น 2 เท่าของแบบซิงค์เบลนด์ ดัง รูปที่ 2.3 อะตอมของธาตุกลุ่ม C หนึ่งอะตอมที่เป็นแอนไอออน (Anion) จับอยู่กับแคตไอออน (Cation) 4 อะตอม ซึ่งเป็นธาตุกลุ่ม A และ กลุ่ม B อย่างละ 2 อะตอม ทำให้ความยาวของพันธะ (Bond length) ไม่เท่ากัน จึงเกิดการเลื่อนของตำแหน่งแอนไอออนออกไปจากตำแหน่งอุดมคติ ผลการเลื่อนนี้เรียกว่าการเลื่อนแบบเททระโกนอล (Tetragonol distortion) จะทำให้โครงสร้าง ผลึกมีลักษณะแตกต่างจากโครงสร้างสมบูรณ์เล็กน้อย กล่าวคือ เมื่อเกิดการเลื่อนแบบเททระโก นอลขึ้นเป็นผลให้อัตราส่วน $\stackrel{\rm C}{=} ≠ 2 ทำให้ความสมมาตรของผลึกมีค่าน้อยกว่าโครงสร้างผลึกแบบ$ ล

ซิงค์เบลนด์

สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 2.1 โครงสร้างผลึกแบบเพชร (Diamond structure) ^[8]



รูปที่ 2.2 โครงสร้างผลึกแบบซิงค์เบลนด์ (Zincblende structure ^[8]



รูปที่ 2.3 โครงสร้างผลึก (a) แบบซิงค์เบลนด์ (b) แบบชาลโคไพไรต์ เปรียบเทียบกัน ^[9]

2.3 โครงสร้างแถบพลังงานของสารประกอบกึ่งตัวนำ I-III-VI₂^[6,9,10]

หน่วยเซลล์ของเวกเตอร์แลตติชส่วนกลับ (Reciprocal Lattice) สามารถแสดงได้ ด้วยเซลล์แบบวิกเนอร์ไซต์ (Wigner-Seitz cell) เกิดจากการลากตัดของระนาบซึ่งจะต้องแบ่งครึ่ง ตั้งฉากพอดีในเวกเตอร์แลตติชส่วนกลับ ดังรูปที่ 2.4 เป็นตัวอย่างของโครงสร้างแบบ Face Center Cubic (FCC) ถ้าลากเส้นจากจุดศูนย์กลางเซลล์ (Γ) ไปยังมุมทั้งแปดของลูกบาศก์แล้ว แบ่งครึ่งด้วยระนาบผลลัพธ์ที่ได้มีลักษณะเป็นแบบ Truncated octahedron ที่อยู่ในลูกบาศก์ คือ เซลล์แบบวิกเนอร์ไซต์ นั่นเอง แสดงว่า FCC ในแลตติชโดยตรงมีค่าคงตัวแลตติชเท่ากับ a จะมี ลักษณะเป็นแบบ Body Center Cubic (BCC) ในเวกเตอร์แลตติชส่วนกลับ

สำหรับโครงสร้างผลึกแบบชาลโคไพไรต์นั้นมีเวกเตอร์อย่างง่าย ดังนี้

$$\mathbf{a}_{1} = \frac{1}{2}(\mathbf{a}, \mathbf{a}, \mathbf{c}), \, \mathbf{a}_{2} = \frac{1}{2}(-\mathbf{a}, \mathbf{a}, \mathbf{c}), \, \mathbf{a}_{3} = \frac{1}{2}(\mathbf{a}, -\mathbf{a}, \mathbf{c})$$
(2.1)

โดยที่ a และ c คือ ค่าคงที่แลตติช (Lattice Constant) เวกเตอร์อย่างง่ายในแลตติชส่วนกลับ (Reciprocal Lattice) สามารถคำนวณได้เป็น

ดังนั้นเวกเตอร์เลื่อน (Translation vectors) ในระบบแลตติชส่วนกลับจะเขียนอยู่

ในรูปของ

โดยที่ h,k และ I คือ ตัวเลขลงตัวใดๆ บริลลันโซน (Brillouin zone) ของโครงสร้าง ผลึกแบบชาลโคไฟไรต์ถูกสร้างขึ้นเพื่อเปรียบเทียบกับบริลลันโซนของโครงสร้างผลึกแบบ ซิงค์เบลนด์ ดังรูปที่ 2.5

ในกรณีที่ c = 2a ขนาดของหนึ่งหน่วยเซลล์ของโครงสร้างผลึกแบบซาลโคไพไรต์ จะเป็นสี่เท่าของหนึ่งหน่วยเซลล์ของโครงสร้างผลึกแบบซิงค์เบลนด์ ดังนั้นขนาดของบริลลันโซน ของโครงสร้างผลึกแบบซาลโคไพไรต์จะเล็กกว่าขนาดของบริลลันโซนของโครงสร้างผลึกแบบ ซิงค์เบลนด์สี่เท่า จากการพิจารณารูปร่างของบริลลันโซนดังกล่าว เราสรุปความสัมพันธ์ของจุด ต่างๆในบริลลันโซนของซิงค์เบลนด์และซาลโคไพไรต์ได้ดังนี้









รูปที่ 2.5 บริลลันโซนของโครงสร้างผลึกแบบซาลโคไพไรต์ (เส้นทึบ) เทียบกับบริลลันโซนของโครง สร้างผลึกแบบซิงค์เบลนด์ (เส้นประ) เมื่อให้ c/a = 2 ^[9]

้สำหรับงานวิจัยนี้จะศึกษาฟิล์มบางคอปเปอร์อินเดียมแกลเลียมไดซีลีไนด์

(Cu(In_{1-x},Ga_x)Se₂) ซึ่งมีโครงสร้างเช่นเดียวกับ CuInSe₂ โดยแทนที่อะตอมของ In ด้วยอะตอมของ Ga ซึ่งมีขนาดเล็กกว่า ด้วยปริมาณ x จากการศึกษาค้นคว้า พบว่า ฟิล์มบาง Cu(In_{1-x},Ga_x)Se₂ เป็น Polycrystalline มีสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสงสูงมากกว่า 10⁵ cm⁻¹ และช่องว่างแถบพลังงาน เป็นแบบตรง (Direct band gap) มีค่าอยู่ระหว่าง 1.0-1.7 eV ในกรณีของฟิล์มบาง Cu(In_{1-x},Ga_x)Se₂ ที่เตรียมได้มีสัดส่วนอะตอมต่างไปจากสตอยคิโอเมตตริเล็กน้อย (Small deviations from stoichiometry) ก็ยังคงรักษาโครงสร้างผลึกแบบชาลโคไฟไรต์อยู่ โดยสัดส่วน อะตอมที่ต่างไปเล็กน้อยนี้จะเกิดเป็นความบกพร่องขึ้นในผลึก (Defects) โดยลักษณะของความ บกพร่องจากแบบจำลองมีได้ 4 แบบ

 Interstitial เป็นความบกพร่องที่เกิดจากอะตอมหรือไอออนชนิดหนึ่งไปปรากฏ ในตำแหน่งซึ่งปกติไม่เป็นตำแหน่งของอะตอมในโครงสร้างผลึกชนิดนี้ หรือ ตำแหน่งที่อยู่ระหว่าง ตำแหน่งของอะตอมปกติของอะตอมในโครงผลึก

2. Vacancy เป็นการเกิดที่ว่างในตำแหน่งโครงผลึกซึ่งปกติมีอะตอมอยู่ ในกรณี ที่ศึกษาจึงมีได้ 4 แบบ คือ V_{cu}, V_{in}, V_{Ga} และ V_{se} หมายถึงการเกิดที่ว่างขึ้นในตำแหน่งของ Cu, In, Ga และ Se ตามลำดับ

3. Antisite disorder in cation sublattice ในสารที่มีโครงสร้างแบบชาลโคไพ ไรต์มีธาตุที่เป็นแคตไอออนอยู่ 2 ชนิด อยู่ที่ sublattice A และ B ลักษณะของความบกพร่องมีได้ 4 รูปแบบ คือ Cu_{in}, In_{cu}, Cu_{Ga} และ Ga_{cu} หมายความว่า Cu ไปอยู่ที่ตำแหน่ง sublattice ของ In, In ไปอยู่ที่ตำแหน่ง sublattice ของ Cu, Cu ไปอยู่ที่ตำแหน่ง sublattice ของ Ga และ Ga ไปอยู่ที่ ตำแหน่ง sublattice ของ Cu ตามลำดับ

 Cation-Anion disorder เป็นการที่ตำแหน่งแลตติชของแคตไอออนมีอะตอม ของธาตุที่เป็นแอนไอออนไปอยู่ที่ตำแหน่งนั้น หรือในทางกลับกัน มีได้ทั้งหมด 4 รูปแบบ คือ Se_{cu}, Se_{in}, Cu_{se} และ In_{se} (Se_{cu} หมายถึง Se ไปอยู่ที่ตำแหน่งแลตติชของ Cu)

ความบกพร่องที่กล่าวมาจะมีผลต่อสมบัติทางไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำ เช่น ถ้ามี Se มากกว่า (Cu+In) เล็กน้อย จะได้สารกึ่งตัวนำชนิดพี และ ถ้ามี (Cu+In) มากกว่า Se เล็กน้อย จะได้สารกึ่งตัวนำชนิดเอ็น ในกรณีของ Cu-rich คือ $\frac{Cu}{\ln + Ga}$ มากกว่า 1 ค่าสภาพต้านทานไฟฟ้า (Resistivity) จะต่ำ แต่ถ้า Cu-pour คือ $\frac{Cu}{\ln + Ga}$ น้อยกว่า 1 ค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าจะสูง ^[6]

บทที่ 3

การเตรียมฟิล์มบาง Cu(In,Ga)Se

การเตรียมฟิล์มบางโดยวิธีการระเหย (Evaporation) ในระบบสุญญากาศ เป็น หนึ่งในวิธี Physical Vapour Deposition (PVD) ที่ง่าย และมีประสิทธิภาพ ในบทนี้จะศึกษาถึง กระบวนการต่างๆของวิธีการระเหย โดยเฉพาะวิธีการระเหยร่วม (Coevaporation) ที่ใช้ในการ เตรียมฟิล์มบาง Cu(In,Ga)Se₂ (CIGS) กลไกการเกิดปฏิกิริยาของฟิล์มบาง CIGS ระบบที่ใช้ใน การเตรียมฟิล์มบาง CIGS ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้

3.1 บทนำ

เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง CIGS เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ที่ให้ประสิทธิภาพสูง มีอายุการใช้งานยาวนาน โดยที่ชั้นดูดกลืนแสง (Absorber) CIGS นั้นสามารถเตรียมขึ้นมาได้ หลายวิธี ได้แก่ Coevaporation, Sequential deposition, Sputtering, Electrodeposition, Screen printing, MOCVD (Metalorganic Chemical Vapour Deposition), ALE (Atomic Layer Epitaxy) และ MBE (Molecular Beam Epitaxy) เป็นต้น ^[11] แต่การเตรียมฟิล์มบาง CIGS นั้นเราต้องคำนึงถึงหลักใหญ่ๆ 2 หลัก คือ ความไม่ซับซ้อนในการเตรียม (Simplification) และ สามารถดัดแปลงนำไปใช้งานด้านอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Flexibility) ซึ่งวิธีการ เตรียมฟิล์มบาง CIGS ตามหลักการ 2 ข้อดังกล่าวนั้นมีด้วยกันหลายวิธี ในที่นี้จะศึกษาวิธี ระเหยร่วม ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการเตรียมฟิล์มบางที่เหมาะสม และให้ประสิทธิภาพสูง

การเตรียมฟิล์มบางด้วยวิธีระเหยร่วม เป็นวิธีการเตรียมฟิล์มบางที่มีอัตราการ เคลือบฟิล์มบางที่สม่ำเสมอ และสามารถควบคุมอัตราการเคลือบฟิล์มบางได้ ซึ่งการเตรียมฟิล์ม บางแบบวิธีระเหยร่วม สามารถแยกออกเป็น 2 วิธีการหลักที่เตรียมแล้ว จะให้เซลล์แสงอาทิตย์ที่มี ประสิทธิภาพสูง กล่าวคือ วิธี Boeing หรือ Bi-layer process ^[12] และ วิธี Three-stage process ^[13] สำหรับการเตรียมฟิล์มบาง CIGS โดยวิธี Boeing หรือ Bi-layer process ^[14] มีขั้น ตอนการเตรียมเริ่มต้นด้วย ขั้นตอนที่เรียกว่า Cu-rich stage หมายถึง อัตราการเคลือบฟิล์มบาง ของ Cu มากกว่า In รวมกับ Ga หรือ เขียนเป็นอัตราส่วนได้ว่า $\frac{Cu}{\ln + Ga} > 1$ เพื่อให้ฟิล์มบาง CIGS มีลักษณะของเกรนที่โตและมีลักษณะเป็นแท่งที่เรียกว่า Columnar ซึ่งทำให้สมบัติทาง ไฟฟ้าของฟิล์มบาง CIGS ที่ได้มีสมบัติที่ดี พาหะเคลื่อนที่ผ่านชั้นต่างๆของเซลล์แสงอาทิตย์ได้ สะดวก และมีชนิดการนำไฟฟ้าเป็นแบบพี ^[6,12] ขั้นตอนต่อมาเรียกว่า In, Ga-rich stage หรือ Cu-poor stage หมายถึง อัตราการเคลือบฟิล์มบางของ Cu น้อยกว่า In รวมกับ Ga หรือเขียน เป็นอัตราส่วนได้ว่า <u>Cu</u> In+Ga <1 เพื่อทำให้ฟิล์มบาง CIGS ที่ได้เมื่อนำไปเตรียมเป็นเซลล์แสง อาทิตย์แล้วสร้างรอยต่อที่ให้ประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ในระดับที่สูง (High-performance junction) อุณหภูมิของแผ่นวัสดุรองรับ (Substrate) จะอยู่ประมาณ 550 °C ตลอดกระบวนการ ระเหย อัตราการเคลือบฟิล์มบางของ Se จะต้องมากเกินพอ (Se excess ; <u>Se</u> Aetal >3) สำหรับวิธี การเตรียมฟิล์มบาง CIGS แบบ Three-stage process ^[15,16] จะเริ่มต้นด้วยขั้นตอน In, Ga-rich stage ก่อน โดยขณะนั้นอุณหภูมิของแผ่นวัสดุรองรับประมาณ 350 °C ขั้นต่อมาเป็น Cu-rich stage อุณหภูมิของแผ่นวัสดุรองรับจะเพิ่มขึ้นเป็น 550 °C แล้วตามด้วยขั้นตอนสุดท้ายคือ In, Ga-rich stage อีกที โดยตลอดกระบวนการอัตราการเคลือบฟิล์มบางของ Se ต้องมากเกินพอ ฟิล์มบาง CIGS ที่ได้จากการเตรียมแบบ Three-stage process ^[16] จะมีลักษณะของผิวหน้าที่ เรียบกว่าที่เตรียมด้วยวิธี Bi-layer process และให้ประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์สูงกว่าด้วย

สำหรับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ จะศึกษาและวิจัยฟิล์มบาง CIGS จากกระบวนการ เตรียมฟิล์มบางด้วยวิธีการระเหยร่วมจากแหล่งระเหยหลายแหล่ง (Multi-source coevaporation) ซึ่งแต่ละแหล่งระเหย กล่าวคือ Cu, In, Ga และ Se จะอิสระจากกัน โดยเลือกกระบวนการเตรียม ฟิล์มบาง CIGS แบบ Bi-layer process ซึ่งเป็นระบบที่ได้พัฒนาในห้องปฏิบัติการวิจัยฟิสิกส์ สารกึ่งตัวนำ (Semiconductor Physics Research Laboratory ; SPRL) ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.2 ระบบการเตรียมฟิล์มบางด้วยวิธีระเหยร่วม

พิจารณารูปที่ 3.1 เป็นระบบเตรียมฟิล์มบางภายใต้ระบบสุญญากาศความดันใน ระดับ 10⁻⁶ มิลลิบาร์ โดยใช้ระบบของปั้มโรตารี (Rotary pump) ทำงานร่วมกับ Diffusion pump ระบบเตรียมฟิล์มบาง CIGS นี้ ประกอบด้วยแหล่งระเหยทั้งหมด 4 ตัว ใช้ระเหยสาร Cu, In, Ga และ Se ฮีทเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับให้ความร้อนแก่แผ่นวัสดุรองรับเพื่อให้ฟิล์มบาง CIGS ที่ เตรียมบนแผ่นวัสดุรองรับมีการจัดตัวทางโครงสร้างผลึกจะได้ฟิล์มบาง CIGS ที่มีสมบัติที่ดี ชัตเตอร์ (Shutter) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เปิด-ปิด ไอของสารที่ออกมาจากแหล่งระเหย ซึ่งระบบนี้เหมาะ ในการใช้เตรียมฟิล์มบาง CIGS แบบวิธี Bi-layer process ซึ่งแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนหลักที่ได้กล่าวมา แล้ว คือ Cu-rich stage และ In, Ga-rich stage โดยอัตราส่วนของฟิล์มบาง CIGS ที่ได้ จะขึ้นอยู่ กับโปรไฟล์อุณหภูมิของแหล่งระเหยแต่ละแหล่ง และเวลาที่ใช้ในการเตรียมฟิล์มบาง



รูปที่ 3.1 ระบบการเตรียมฟิล์มบาง CIGS

จากรูปที่ 3.1 อธิบายได้ว่า แหล่งระเหยทั้ง 4 แหล่ง รวมทั้ง ฮีทเตอร์ สามารถ ควบคุมอุณหภูมิของแต่ละแหล่งแยกอิสระจากกัน ด้วยการควบคุมของ CHINO Temperature Controllers ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าแก่ขดลวดเพื่อให้อุณหภูมิของแหล่งระเหยที่ อ่านได้จากเทอร์โมคัปเปิลเป็นไปตามโปรไฟล์อุณหภูมิที่ต้องการ สรุปได้ดังแผนภาพ



รูปที่ 3.2 แผนภาพการควบคุมอุณหภูมิของแหล่งระเหยและฮีทเตอร์

3.2.1 แหล่งระเหย (Evaporation source)

แหล่งระเหยเป็นอุปกรณ์สำหรับให้ความร้อนแก่สารที่เราต้องการระเหย ทำให้สาร ที่อยู่ในครูซิเบิล (Crucible) ของแหล่งระเหยเปลี่ยนสถานะจากของแข็งกลายเป็นของเหลวและ กลายเป็นไอขึ้นไปเคลือบติดบนแผ่นวัสดุรองรับมีโครงสร้างดังรูปที่ 3.3 จากโครงสร้างแหล่งระเหย เราเลือกใช้ครูซิเบิลที่ทำจากอะลูมินา(Al₂O₃) และไพโรไลติกโบรอนไนไตรด์(PBN) เป็นภาชนะใส่ สารที่จะระเหย ทั้งนี้เพราะครูซิเบิลทั้งสองชนิดมีจุดหลอมเหลวสูง เนื่องจากความไวต่อการควบคุม

อัตราการระเหยของธาตุจากแหล่งระเหยที่ใช้ครูซิเบิลชนิดอะลูมินาตอบสนองช้ากว่าชนิด ไพโรไลติกโบรอนไนไตรด์ ดังนั้นเราจึงเลือกใช้ครูซิเบิลที่ทำจากไพโรไลติกโบรอนไนไตรด์สำหรับ การระเหยธาตุ Cu, In และ Ga ซึ่งเป็นธาตุหลักในการปลูกฟิล์มบาง CIGSส่วน Se ใช้ครูซิเบิลที่ทำ จากอะลูมินา เพราะ Se เป็นธาตุที่สามารถกลายเป็นไอได้ง่าย ขดลวดที่ให้ความร้อนแก่สารซึ่งพัน รอบครูซิเบิลจะใช้ลวดแทนทาลัม(Ta) เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 mm และมีเซรามิกเพื่อให้ลวด แทนทาลัมยึดอยู่ได้ ส่วนเทอร์โมคัปเปิลสำหรับวัดอุณหภูมิของแหล่งระเหยเลือกใช้เทอร์โมคัปเปิล ชนิดนิกเกิล-โครเมียม นิกเกิล-อะลูมิเนียม หรือ ชนิดเค (Nikel-Chromium Vs. Nikel-Aluminium or K-type) และแผ่นกั้นความร้อนที่แผ่ออกมาจากขดลวดแทนทาลัมของแหล่งระเหย ใช้แผ่น โมลิบดีนัมและแผ่นสเตนเลสหุ้มเอาไว้เพื่อป้องกันการแผ่รังสีความร้อนที่จะออกมาจากแหล่ง ระเหย กันการรบกวนกันระหว่างแหล่งระเหยขณะที่กำลังเตรียมฟิล์มบาง CIGS สมบัติของธาตุ ต่างๆที่นำมาใช้ประกอบแหล่งระเหย แสดงดังตารางที่ 3.1



รูปที่ 3.3 โครงสร้างแหล่งระเหย

ชื่อสาร	สัญลักษณ์	จุดหลอมเหลว (°C)	อุณหภูมิที่สารกลายเป็นไอ
			ที่ความดัน 10 ⁻⁴ ทอร์ (°C)
อะลูมินา	Al_2O_3	2045	1550
ไพโรไลติกโบรอนไนไตรด์	PBN	2300	1600
โมลิบดีนัม	Мо	2610	2117
แทนทาลัม	Та	2996	2590

ตารางที่ 3.1 สมบัติของธาตุที่นำมาใช้ในระบบเตรียมฟิล์มบาง [17]

3.2.2 ฮีท**เ**ตอร์ (Heater)

ฮีทเตอร์เป็นอุปกรณ์สำหรับให้ความร้อนแก่แผ่นวัสดุรองรับเพื่อใช้ในการเตรียม ฟิล์มบาง CIGS สามารถสร้างขึ้นโดยใช้ลวดแทนทาลัม ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 mm ทั้งหมด 4 เส้น แต่ละเส้นยาวประมาณ 30 cm พันเป็นขดแล้วต่อขนานกันทั้ง 4 เส้น โดยแต่ละขดจะอยู่ใน ท่อควอตซ์เพื่อป้องกันการชอต ทั้งหมดอยู่ในแท่งแกรไฟต์อีกที โดยแท่งแกรไฟต์มีความหนา 14 mm ขนาดประมาณ 7x7 cm² ซึ่งถูกเจาะให้เป็นรูสำหรับร้อยชุดลวดแทนทาลัมกับท่อ ควอตซ์ แท่ง แกรไฟต์จะเป็นตัวดูดความร้อนจากขดลวดแทนทาลัม แล้วส่งความร้อนไปยังแผ่นวัสดุรองรับที่วาง ขนานกันอีกที ข้อดีหลักของฮีทเตอร์แบบนี้คือ สามารถให้ความร้อนแก่แผ่นรองรับได้อย่าง สม่ำเสมอ ดังแสดงในรูปที่ 3.4



รูปที่ 3.4 โครงสร้างของฮีทเตอร์และการวางวัสดุรองรับ

โดยรูปที่ 3.5 จะแสดงภายในภาชนะสุญญากาศของระบบที่เราใช้เตรียมฟิล์ม

บาง CIGS



รูปที่ 3.5 ระบบการเตรียมฟิล์มบาง CIGS ภายในภาชนะสุญญากาศ

3.3 ขั้นตอนการเตรียมฟิล์มบาง CIGS

จากที่กล่าวมาแล้วว่า กระบวนการเตรียมฟิล์มบาง CIGS ที่เราใช้ คือ วิธี Bilayer process ซึ่งมี 2 ขั้นตอน คือ Cu-rich stage และ In,Ga-rich stage โดยอัตราส่วนของธาตุ องค์ประกอบในฟิล์มบาง CIGS นี้จะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของแหล่งระเหย Cu, In, Ga, Se และระยะ เวลาที่ใช้ในการระเหย ซึ่งก็คือโปรไฟล์อุณหภูมิในการเตรียมฟิล์มบาง CIGS นั่นเอง

สถาบนวทยบรการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 3.6 ตัวอย่างโปรไฟล์อุณหภูมิที่ใช้ในการเตรียมฟิล์มบาง CIGS

จากรูปที่ 3.6 สรุปขั้นตอนการเตรียมฟิล์มบาง CIGS ได้ดังนี้

3.3.1 ขั้นตอนก่อนเปิดชัตเตอร์

 จ่ายกำลังไฟฟ้าเพื่อให้ความร้อนแก่แหล่งระเหย Cu, In, Ga, Se และ อีทเตอร์ โดย CHINO Temperature Controller จะทำหน้าที่ควบคุมให้อุณหภูมิเป็นไปตามที่ ต้องการ ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ให้อุณหภูมิของทุกแหล่งระเหย และ อีทเตอร์ถึงอุณหภูมิ เป้าหมาย

ควบคุมอุณหภูมิของแหล่งระเหย และ อีทเตอร์ ให้เสถียร ใช้เวลาประมาณ
 15 นาที จึงเปิดชัตเตอร์ เพื่อให้ไอของธาตุต่างๆระเหยไปเคลือบบนแผ่นวัสดุรองรับ

3.3.2 การเคลือบฟิล์มบาง CIGS แบบ Bi-layer process

 Cu-rich stage คือช่วง t1 เป็นช่วงที่ไอของ Cu, In, Ga และ Se ระเหยขึ้นไป เคลือบบนแผ่นวัสดุรองรับ เพื่อให้ฟิล์มที่ได้ในช่วงนี้มีอัตราส่วน CIGS มีเกรนโต พาหะเคลื่อนที่ได้สะดวก มีสมบัติทางไฟฟ้าดี In, Ga-rich stage หรือ Cu-poor stage ในที่นี้คือ t2-t1 เป็นขั้นที่หยุดระเหย
 Cu แต่ยังคงระเหย In, Ga และ Se เพื่อให้เมื่อสิ้นสุดกระบวนการแล้ว ฟิล์มบาง CIGS ที่ได้มี
 อัตราส่วน ^{Cu} In + Ga

 ส่งผลให้ฟิล์มบาง CIGS ที่ได้เมื่อนำไปเตรียมเป็นเซลล์แสงอาทิตย์แล้ว

 สร้างรอยต่อที่ให้ประสิทธิภาพของเซลล์สูง เมื่อถึงเวลา t2 จึงหยุดระเหยธาตุทั้งหมด และ หยุดให้
 ความร้อนแก่ฮีทเตอร์

ตลอดช่วงเวลาในการระเหยทั้งหมด t2 แผ่นวัสดุรองรับจะต้องมีอุณหภูมิ ≈ 550 [°]C และ Se ที่มากเกินพอ

3.3.3 การปิดชัตเตอร์

เมื่อสิ้นสุดการเคลือบฟิล์มบาง CIGS รอจนกระทั่งอุณหภูมิของฮีทเตอร์เท่ากับ 350 [°]C จึงปิดชัตเตอร์ เพื่อให้มีช่วงเวลาที่ไอของ Se ที่มีอยู่ในระบบ (เนื่องจาก Se เป็นธาตุที่ กลายเป็นไอง่าย) ขึ้นไปปรับโครงสร้างของฟิล์มบาง CIGS เป็นอันสิ้นสุดกระบวนการเตรียมฟิล์ม บาง CIGS

3.4 กระบวนการเกิดฟิล์มบาง Cu(In,Ga)Se₂ ^[17,18]

การเตรียมฟิล์มบาง Cu(In,Ga)Se₂ โดยใช้วิธีระเหยร่วมแบบ Bi-layer process ประกอบด้วยขั้นตอน Cu-rich stage และ In,Ga-rich stage ทั้ง 2 ขั้นตอนต้องอยู่ภายใต้ บรรยากาศของ Se ที่มากเกินพอ คือ Se / Metal เคลือบติดบนแผ่นวัสดุรองรับทำปฏิกิริยากันโดยมี Se เป็นตัวกระตุ้น จนเกิดเป็น Cu(In,Ga)Se₂ โดยในขั้นตอน Cu-rich stage ต้องเตรียมที่อัตรา Cu / In + Ga ด้องเตรียมที่อัตราส่วน Cu / In + Ga > 1 และในขั้นตอน In,Ga-rich stage เรื่องเตรียมที่อัตราส่วน Cu / In + Ga (1 สำหรับการเตรียมฟิล์มบาง CIGS นั้นจะเตรียมลงบนกระจก โซดาไลม์ ขนาด 4.8x5.8 cm² ที่เคลือบด้วยโมลิบดินัม หนา 0.5-1 µm การเตรียมฟิล์มบาง CIGS นี้สามารถควบคุมสัดส่วนอะตอมของธาตุองค์ประกอบได้ด้วยอุณหภูมิของแหล่งระเหยธาตุ Cu, In, Ga และ Se และระยะเวลาของการระเหย
กระบวนการเกิดฟิล์มเกิดขึ้นตามขั้นตอนดังนี้

Cu-rich stage เมื่ออุณหภูมิของแผ่นรองรับวัสดุซึ่งได้รับความร้อนจากอีทเตอร์มี ค่าได้ประมาณ 550 °C ไอของ Cu, In, Ga และ Se ที่มากเกินพอ ที่ออกมาจากแหล่งระแหย จะทำ ปฏิกิริยากันบนแผ่นวัสดุรองรับ เกิดเป็นสารประกอบเชิงคู่ (Binary compound) Cu_zSe และ (In,Ga)_vSe ดังรูปที่ 3.7 (a) เกิดเป็นส่วนผสมระหว่าง Cu_zSe : Cu(In_{1-x}Ga_x)Se₂ ตามสมการเคมี

$$zCu(s) + (1/y) Se_y(g) \Longrightarrow Cu_z Se_{(s,1)} \quad (1 \le z \le 2)$$
 (3.1)

$$\operatorname{Cu}_{z}\operatorname{Se}_{(s,1)}^{+}(z-1)\operatorname{Se}(g) \Longrightarrow z \operatorname{CuSe}_{(1)} ; T_{s} \ge 523 \,^{\circ}\mathrm{C}$$
 (3.2)

$$\gamma \operatorname{CuSe}_{(1)} + (\operatorname{In}_{1-x}, \operatorname{Ga}_{x})_{(1)} + \operatorname{Se}(g) \Longrightarrow \operatorname{Cu}(\operatorname{In}_{1-x}, \operatorname{Ga}_{x})\operatorname{Se}_{2}(s) + (\gamma-1)\operatorname{CuSe}_{(1)}$$
(3.3)

โดยที่ γ = อัตราส่วนฟลักซ์ <u>Cu</u> In + Ga z คือ ตัวแปรค่าสัดส่วนของ Cu-Se binary ในขณะที่กำลังเกิดปฏิกิริยา

เนื่องจากอุณหภูมิของแผ่นวัสดุรองรับ มีค่าประมาณ 550 °C กระบวนการเกิด ปฏิกิริยาจะได้รับอิทธิพลจากเฟสของแข็งและเฟสของเหลวดังรูปที่3.7(b)การจัดตัวของ Cu(In_{1-x}Ga_x)Se₂ จะมีทิศทางขนานไปในแนวระนาบ (112) ในขณะที่มีการเกิด Cu(In_{1-x}Ga_x)Se₂ ในสถานะที่เป็นของแข็งพลังงานที่ผิวหน้าระหว่างเฟสของเหลวและเฟสของแข็งจะเพิ่มขึ้นจนถึง จุดๆหนึ่งที่ทำให้เกิดการแยกเฟสซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ตั้งฉากกับระนาบของแผ่นวัสดุ รองรับ ดังรูปที่ 3.7 (c)

In,Ga-rich stage เมื่อสิ้นสุดขั้นตอนของ Cu-rich stage แล้ว จะหยุดระเหย Cu แต่ยังระเหย In, Ga และ Se ต่อ เพื่อให้อัตราส่วนธาตุองค์ประกอบของฟิล์มบาง $rac{Cu}{\ln + Ga} < 1$ ซึ่ง ต่อมา Cu_zSe จะเปลี่ยนสภาพโดยกระบวนการทางเคมีและฟิสิกส์เปลี่ยนไปเป็น Cu(In_{1-x}Ga_x)Se₂ ดูรูปที่ 3.7 (d) ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเขียนได้ดังสมการต่อไปนี้

$$(In_{1-x},Ga_x)_{(Vapor)} \Longrightarrow (In_{1-x},Ga_x)_{(1)}$$
(3.4)

$$Cu_z Se_{(1)} + (In_{1-x}Ga_x)_{(1)} + Se(g) \Longrightarrow Cu(In_{1-x}Ga_x)Se_2(s)$$
(3.5)

จากขั้นตอนการเตรียมฟิล์มบาง CIGS ที่ได้กล่าวมาทั้งหมด สามารถสรุปกระบวนการเกิดฟิล์ม บางได้ 3 กระบวนการ ดังนี้ ^[18]

กระบวนการแรก เป็นขั้นตอนที่สารแต่ละสารได้รับความร้อนจากแหล่งระเหยแล้ว เปลี่ยนสถานะจากของแข็งมาเป็นของเหลวและเริ่มกลายเป็นไอ ซึ่งสามารถอธิบายการเปลี่ยน แปลงที่เกิดขึ้นด้วยทฤษฎีทางเทอร์โมไดนามิกส์ของการแปลงเฟส

กระบวนการที่สอง เป็นขั้นตอนที่ไอของสสารที่อยู่ในแหล่งระเหยเคลื่อนที่ (transport) จากแหล่งระเหยขึ้นไปเคลือบบนแผ่นวัสดุรองรับ และทำปฏิกิริยากันจนเกิดเป็น Cu(In,Ga)Se₂ที่อยู่ในสถานะของของเหลวโดยแผ่นวัสดุรองรับมีอุณหภูมิประมาณ 550 °C กระบวนการนี้สามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีจลน์ของแก็ส

กระบวนการที่สาม เมื่อหยุดการระเหยสาร และหยุดให้ความร้อนแก่แผ่นวัสดุรอง รับแล้วอุณหภูมิของแผ่นรองรับจะลดลงจนถึงอุณหภูมิห้อง ทำให้ Cu(In,Ga)Se₂ ที่อยู่ในสถานะ ของของเหลวกลายสภาพเป็น Cu(In,Ga)Se₂ ที่อยู่ในสถานะของของแข็ง คือ ฟิล์มบาง Cu(In,Ga)Se₂

สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 3.7 แบบจำลองกระบวนการเกิดฟิล์มบาง Cu(In,Ga)Se₂ ^[18]

- (a) การเกิดปฏิกิริยาขั้นเริ่มต้น
- (b) เกิด Cu(In,Ga)Se₂ และ Cu_zSe
 - (c) เกิดชั้นของ Cu(In,Ga)Se₂ ในทิศทางตั้งฉากกับระนาบของแผ่นวัสดุ

รองรับ

(d) การเปลี่ยนรูปของ Cu_zSe และเกิดเป็นฟิล์มบาง Cu(In,Ga)Se₂ ใน แนวระนาบ

บทที่ 4

การวิเคราะห์ฟิล์มบาง Cu(In,Ga)Se₂

การศึกษาสมบัติต่างๆของฟิล์มบาง Cu(In,Ga)Se₂ ที่เตรียมขึ้นมาด้วยวิธี Bilayer process โดยการวิจัยนี้จะศึกษาสมบัติต่างๆของฟิล์ม CIGS ด้วยวิธีต่างๆ ได้แก่ การเลี้ยว เบนของรังสีเอกซ์เพื่อศึกษาโครงสร้างผลึก การใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกนเพื่อศึกษา ลักษณะผิวหน้าของฟิล์มบางและใช้หาสัดส่วนอะตอมของธาตุองค์ประกอบ Cu, In, Ga และ Se ด้วยวิธี Energy Dispersive X-Ray Spectrometer (EDS)

4.1 การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (X-Ray Diffraction) [19,20]

การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์เป็นวิธีที่ใช้ศึกษาโครงสร้างผลึกของฟิล์ม ทำให้เรา ทราบว่าฟิล์มนั้นมีค่าค<mark>งที่แลตติช (Lattice constant) เท่าไร และ</mark> มีระนาบอะไรบ้างในฟิล์ม

รังสีเอกซ์เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีพลังงานสูงและมีความยาวคลื่นระหว่าง 0.5-2.5 **&** รังสีเอกซ์เกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนที่ถูกเร่งในสนามไฟฟ้าให้มีพลังงานสูงมากวิ่ง ชนเป้าซึ่งทำด้วยโลหะหนัก เช่น ทองแดง ผลของการชนก่อให้เกิดรังสีเอกซ์ 2 ชนิด คือ รังสีเอกซ์ ต่อเนื่อง (Continuous X-Ray) กับรังสีเอกซ์เฉพาะตัว (Characteristic X-Ray) รังสีเอกซ์จะแสดง สมบัติเชิงคลื่น คือ เกิดการเลี้ยวเบน (Diffraction) เมื่อผ่านช่องว่างระหว่างอะตอมในผลึก และ หลังจากคลื่นผ่านโครงสร้างผลึกออกมาจะเกิดการแทรกสอด (Interference) ทั้งแบบเสริมและ แบบ หักล้างกัน ถ้าหากพิจารณาเฉพาะบริเวณที่รังสีเอกซ์ตกกระทบอะตอม รังสีเอกซ์จะแสดง สมบัติเชิงอนุภาค คือ กระเจิงออกทุกทิศทาง

เมื่อรังสีเอกซ์ตกกระทบกับอะตอมซึ่งเรียงตัวอยู่บนระนาบของโครงสร้างผลึก อะตอมนี้จะทำหน้าที่กระเจิงรังสีเอกซ์ ทำให้มีสภาพเหมือนกับว่ารังสีเอกซ์ที่ตกกระทบลงมามีการ สะท้อน



รูปที่ 4.1 การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์จากระนาบในผลึกตามกฎของแบรกก์ ^[19]

พิจารณารูปที่ 4.1 เมื่อมีรังสีเอกซ์ตกกระทบกับระนาบของผลึก โดยระยะห่าง ระหว่างระนาบเป็น d จากรูป รังสีเอกซ์ตกกระทบที่จุด A และ D ทำมุม θ กับระนาบ แล้วสะท้อน ออกมาจากระนาบเป็นมุม θ ผลต่างทางเดินของรังสีเอกซ์ทั้งสองมีค่าเท่ากับ BD + DC ซึ่งเท่ากับ 2dsinθ โดยการแทรกสอดแบบเสริมของรังสีจะเกิดขึ้นได้เมื่อผลต่างทางเดินรังสีจะต้องมีค่าเท่า กับ nλ โดย n เป็นจำนวนเต็ม และ λ คือ ความยาวคลื่นของรังสีเอกซ์ แสดงได้ดังสมการ (4.1)

$$2d_{hkl}\sin\theta = n\lambda$$
 (4.1)

เมื่อ n = ลำดับการเลี้ยวเบน มีค่าตั้งแต่ 1,2,3,... สมการที่ (4.1) เรียกว่า กฎของแบรกก์ (Bragg's law)

ในทางผลึกวิทยา (Crystallography) สามารถมองผลึกว่าประกอบด้วยระนาบ ของอะตอมต่างๆ โดยการระบุระนาบจะใช้สัญลักษณ์ (h k l) ซึ่งค่า hkl เรียกว่า ดัชนีมิลเลอร์ (Miller indices) เป็นเลขจำนวนเต็มตั้งแต่ 0,1,2,... ระยะห่างระหว่างระนาบในชุดเดียวกันขึ้นอยู่ กับดัชนีมิลเลอร์ (h k l) และค่าคงที่ของโครงผลึก (a, b, c, α, β, γ) ความสัมพันธ์ระหว่างระยะ ห่างของระนาบกับค่าคงที่ของโครงผลึกจะมีต่างกันไปตามระบบผลึกแบบต่างๆ

ในกรณีอย่างง่าย เมื่อพิจารณาผลึกที่มีโครงสร้างแบบ Cubic ซึ่งมีค่าคงที่โครง ผลึกดังนี้ a = b = c, $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$ C จะได้ความสัมพันธ์ดังนี้

$$d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}$$
(4.2)

จากสมการ (4.1) เมื่อ n = 1 แทนใส่ในสมการ (4.2) จะได้ความสัมพันธ์ระหว่าง ระยะห่างของระนาบกับค่าคงที่ของโครงผลึกดังสมการ

$$\frac{1}{d^2} = \frac{4\sin^2\theta}{\lambda^2} = \frac{h^2 + k^2 + l^2}{a^2}$$
(4.3)

สำหรับฟิล์มบาง CIGS นั้นเป็นสารประกอบเชิงสาม (Ternary compounds) ซึ่ง จัดอยู่ในกลุ่ม I-III-VI₂ มีโครงสร้างแบบชาลโคไฟไรต์ (Chalcopyrite structure) จัดอยู่ในระบบ เททระโกนอล (Tetragonal) (a = b ≠ c, $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$) มีความสัมพันธ์ดังสมการ

$$d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^{2} + k^{2} + l^{2} (\frac{a}{-})^{2}}}$$

$$\frac{1}{\sqrt{h^{2} + k^{2} + l^{2} (\frac{a}{-})^{2}}}{\frac{1}{2}} = \frac{4 \sin^{2} \theta}{2^{2}} = \frac{h^{2} + k^{2}}{\frac{1}{2}} + \frac{l^{2}}{\frac{1}{2}}$$
(4.4)
(4.4)

ระนาบต่างๆในผลึกไม่ได้ก่อให้เกิดการเลี้ยวเบนเสมอไป ระนาบใดที่รังสีเอกซ์ตก กระทบแล้วกระเจิงออกมาสอดคล้องกับกฎของแบรกก์ เรียกว่า ระนาบแบรกก์ (Bragg plane) มุมที่รังสีสะท้อนทำกับระนาบที่ขนานกับรังสีตกกระทบ เรียกว่า มุมเลี้ยวเบน (Diffraction angle) ซึ่งมีค่าเป็น 2 เท่าของมุมสะท้อน เมื่อนำฟิล์มบาง CIGS ที่เตรียมขึ้นมาไปวัดด้วยวิธีการเลี้ยวเบน ของรังสีเอกซ์ด้วยเครื่อง X-Ray Diffractometer (XRD) ความเข้มของรังสีเอกซ์ที่เลี้ยวเบนและมุม เลี้ยวเบนต่างๆจะถูกตรวจหา ค่าทั้งสองจะนำไปวิเคราะห์โครงสร้างผลึกของฟิล์มบาง CIGS กราฟ ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มและมุมเลี้ยวเบนที่ได้ เรียกว่า แบบอย่างการเลี้ยวเบน (Diffraction pattern) ซึ่งจะมีลักษณะเฉพาะสำหรับธาตุหรือสารประกอบชนิดเดียวกัน เมื่อได้ข้อมูลที่กล่าวมา แล้วก็จะสามารถคำนวณหาค่าคงที่ของโครงผลึก (a และ c) ตัวอย่างแบบอย่างการเลี้ยวเบนของ รังสีเอกซ์ของฟิล์มบาง CIGS แสดงดังรูปที่ 4.2 เครื่อง XRD ที่ใช้วัดการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของ ฟิล์มบาง CIGS ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้แสดงดังรูปที่ 4.3



รูปที่4.2 ตัวอย่างแบบอย่างการเลี้ยวเบนของฟิล์มบาง Cu(In,Ga)Se₂ ^[21]



รูปที่ 4.3 แสดงเครื่อง X-Ray Diffractrometer (XRD) ที่ใช้วัดการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ ^[20]

4.2 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกน (Scanning Electron Microscopy, SEM)

ในการศึกษานี้จะใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกนในการศึกษาลักษณะ ผิวหน้า (Surface morphology) ของฟิล์มบาง CIGS และวิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบของฟิล์มบาง CIGS ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ ด้วยวิธี Energy Dispersive X-Ray Spectrometer (EDS) ซึ่งจะทำให้เราทราบสัดส่วนอะตอมของ Cu, In, Ga และ Se ของฟิล์มบาง CIGS ที่เตรียมขึ้นมา

<u>หลักการทำงานของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกน (SEM)</u>[22,23]

พิจารณา รูปที่ 4.4 สามารถอธิบายการทำงานของกล้อง SEM ได้ดังนี้ แหล่ง กำเนิดของอิเล็กตรอน (Electron gun) ซึ่งเป็นขั้วแคโทด มีอยู่ 3 ชนิด คือ ทังสเตน, Lanthanum Hexaboride (LaB₆), และ Field emission ทำหน้าที่ผลิตอิเล็กตรอนจาก Filament และเร่งกลุ่ม อิเล็กตรอนด้วยสนามไฟฟ้าในช่วง 1 - 40 kV และกลุ่มอิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นจะถูกบีบให้เป็นลำ อิเล็กตรอนโดย Condenser lens และปรับโฟกัสโดย Objective lens และถ้าต้องการให้ลำ อิเล็กตรอนกวาดไปทั่วผิวของตัวอย่างก็สามารถควบคุมได้โดยใช้ Scanning coils ซึ่งจะกวาดบน ระนาบ x-y ทำให้เกิดสัญญาณ (Signal) ขึ้นมา แล้วหัววัด (Detector) จะวัดสัญญาณที่เกิดขึ้น และถูกแปลงเป็นข้อมูลที่ต้องการโดยชุดระบบทางอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อลำอิเล็กตรอนที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดอิเล็กตรอนโฟกัสลงบนผิวของตัว อย่าง จะทำให้เกิดอันตรกิริยากันระหว่างอิเล็กตรอนที่ถูกยิงลงมาและอะตอมของตัวอย่างผลของ อันตรกิริยาดังกล่าวเราสามารถนำมาใช้ศึกษา ลักษณะผิวหน้าและหาสัดส่วนอะตอมของตัวอย่าง ซึ่งเป็นฟิล์มบาง CIGS ได้

อันตรกิริยาระหว่างอิเล็กตรอนที่ถูกยิงลงมากับอะตอมของตัวอย่าง สามารถแบ่ง ได้ 2 แบบ ตามลักษณะการชน คือ แบบยืดหยุ่น (Elastic) และแบบ ไม่ยืดหยุ่น (Inelastic) ซึ่งทั้ง สองลักษณะจะให้สัญญาณ (Signal) ที่จะนำมาใช้งานแตกต่างกัน

1. การชนแบบยืดหยุ่น (Elastic scattering)

เมื่อกลุ่มอิเล็กตรอนจากแหล่งกำเนิดอิเล็กตรอนซึ่งเป็นอิเล็กตรอนปฐมภูมิ (Primary electorn) ตกกระทบลงบนตัวอย่างทำให้อิเล็กตรอนปฐมภูมิกระเจิงออกมา และมีการ สูญเสียพลังงานบางส่วนซึ่งน้อยมากให้กับอะตอมของตัวอย่าง อิเล็กตรอนที่กระเจิงออกมาเรา เรียกว่า Backscatter electron ซึ่งสามารถนำสัญญาณดังกล่าวมาสร้างเป็นสัญญาณภาพบนจอ CRT ได้



รูปที่ 4.4 โครงสร้างหลักของ SEM (Scanning Electron Microscope) [24]

2. การชนแบบไม่ยืดหยุ่น (Inelastic scattering)

กลุ่มของอิเล็กตรอนปฐมภูมิเมื่อชนกับอะตอมของตัวอย่างแล้ว จะเกิดการถ่ายเท พลังงานจลน์และเกิดอันตรกิริยากันกับอะตอมของตัวอย่างทำให้เกิดสัญญาณต่างๆซึ่งเป็น สัญญาณที่ Detector สามารถวัดได้ ได้แก่ อิเล็กตรอนทุติยภูมิ (Secondary electrons), Auger electrons, Characteristics X-ray, Continuous X-ray และ Fluorescence X-ray เป็นต้น ดังรูปที่ 4.5

อิเล็กตรอนทุติยภูมิ (Secondary electron) เกิดจากอิเล็กตรอนปฐมภูมิถ่ายเท พลังงานให้กับอิเล็กตรอนที่อยู่ในชั้นโคจร (Shell) ต่างๆของอะตอมตัวอย่าง ถ้าพลังงานที่ให้มาก กว่าพลังงานยึดเหนี่ยวของอิเล็กตรอนในชั้นโคจรกับนิวเคลียสของอะตอมตัวอย่างจะทำให้ อิเล็กตรอนในชั้นโคจรหลุดออกมา เราเรียกอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาว่า อิเล็กตรอนทุติยภูมิ ซึ่ง สามารถนำไปใช้ศึกษาดูลักษณะผิวหน้าของตัวอย่างได้



รูปที่ 4.5 ผลจากอันตรกิริยาระหว่างอิเล็กตรอนปฐมภูมิกับอะตอมตัวอย่าง ^[24]

รังสีเอกซ์ (X-Ray) สามารถแบ่งตามลักษณะการเกิดได้เป็น 2 ลักษณะ คือ - รังสีเอกซ์ต่อเนื่อง (Continuous X-Ray) เกิดจากอิเล็กตรอนปฐมภูมิเกิด อันตรกิริยากับอะตอมของตัวอย่างที่บริเวณสนามคูลอมใกล้กับนิวเคลียส ทำให้อิเล็กตรอนปฐม ภูมิเปลี่ยนทิศทางและเกิดการคายพลังงานออกมาในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ดังรูปที่ 4.6 ซึ่งก็คือ รังสีเอกซ์ต่อเนื่อง มีความสัมพันธ์ดังสมการ

$$\mathsf{E}_{\mathsf{B}} - \mathsf{E}_{\mathsf{A}} = \Delta \mathsf{E} = \mathsf{h} \mathsf{v} \tag{4.6}$$

โดยที่ E_B คือ พลังงานของอิเล็กตรอนปฐมภูมิก่อนเกิดอันตรกิริยา (eV) E_A คือ พลังงานของอิเล็กตรอนปฐมภูมิหลังเกิดอันตรกิริยา (eV)

- h คือ ค่าคงที่ของแพลงค์ เท่ากับ 4.14 x 10⁻¹⁵(eV s)
- ν คือ ความถี่ของรังสีเอกซ์ (Hz)

รังสีเอกซ์เฉพาะธาตุ (Characteristic X-ray) อิเล็กตรอนปฐมภูมิจะทำ
 อันตรกิริยากับอิเล็กตรอนที่อยู่ในชั้นโคจรใดๆ ถ้าอิเล็กตรอนในชั้นโคจรใดๆได้รับพลังงานซึ่งมาก
 กว่าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอิเล็กตรอนกับนิวเคลียสจะทำให้อิเล็กตรอนในชั้นโคจรนั้นหลุดออกไป
 และเกิดที่ว่างขึ้น อิเล็กตรอนที่อยู่ในชั้นถัดไปซึ่งมีพลังงานสูงกว่าจะเกิดการคายพลังงาน และเข้า

มาแทนที่ในตำแหน่งที่ว่างนั้น พลังงานที่คายออกมานั้น ก็คือรังสีเอกซ์นั่นเอง เรียกว่า รังสีเอกซ์ เฉพาะธาตุ ดังรูปที่ 4.6

เนื่องจากระดับพลังงานของอิเล็กตรอนในชั้นโคจรของแต่ละธาตุมีค่าไม่เท่ากัน ทำให้สามารถนำความแตกต่างของระดับพลังงานเป็นตัวจำแนกชนิดของธาตุที่มีอยู่ในอะตอมของ ตัวอย่างได้ เรียกว่า การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative analysis) ส่วนความเข้มของรังสีเอกซ์ สามารถนำมาใช้วิเคราะห์หาปริมาณของธาตุที่อยู่ในตัวอย่างได้ เรียกว่า การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative analysis)



รูปที่ 4.6 การเกิดรังสีเอกซ์ต่อเนื่องและรังสีเอกซ์เฉพาะธาตุ

Energy Dispersive X-Ray Spectrometer (EDS)

EDS เป็นวิธีการที่ใช้วิเคราะห์หาปริมาณของธาตุที่อยู่ในตัวอย่าง โดยนำข้อมูล โฟตอนรังสีเอกซ์ของตัวอย่างที่ถูกวัดจากหัววัด ในหน่วยของจำนวนนับต่อวินาที (Count per second) ที่ระดับพลังงานต่างๆ มาทำการคำนวณหาพื้นที่ใต้กราฟของยอดที่สนใจ โดยที่แต่ละ ยอดที่ทำการคำนวณหาพื้นที่ใต้กราฟนั้น คือปริมาณของธาตุที่อยู่ในตัวอย่างนั่นเอง ด้วยวิธีการนี้ ทำให้สามารถหาปริมาณ Cu, In, Ga และ Se จากตัวอย่างฟิล์มบาง Cu(In,Ga)Se₂ ได้ โดยเริ่ม จาก ทำการปลูกผลึก Cu(In_{0.8}Ga_{0.2})Se₂ (CIGS) ที่มีสัดส่วนสม่ำเสมอเพื่อใช้เป็นสารมาตรฐาน สำหรับการวิเคราะห์เปรียบเทียบหาสัดส่วนของฟิล์มบาง CIGS ผลึกที่เตรียมได้จะมีสัดส่วนของ ธาตุองค์ประกอบคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ดังนี้ Cu : In : Ga : Se เป็น 25 : 20 : 5 : 50 ได้อัตราส่วน $\frac{Cu}{In + Ga} = 0.2^{[5]}$ จากนั้นนำผลึกที่ทราบสัดส่วนนี้ไปวัดโฟตอนรังสีเอกซ์ และทำการคำนวณหาพื้นที่ใต้กราฟของยอดต่างๆที่สนใจ คือ Cu-K line, In-L line, Ga-K line

และ Se-K line ซึ่งเป็นแบบมาตรฐานสากล นำพื้นที่ใต้กราฟของยอดที่คำนวณได้เทียบกับสัดส่วน ของธาตุองค์ประกอบที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เพื่อคำนวณหาปริมาณของ Cu, In, Ga และ Se ในฟิล์ม บาง CIGS ที่เตรียมขึ้น วิธีการทดลอง การคำนวณหาพื้นที่ใต้กราฟของยอดจากการวัดโฟตอนรังสี เอกซ์ และการคำนวณหาสัดส่วนของธาตุองค์ประกอบในฟิล์มบาง CIGS จะกล่าวถึงในบทที่ 5



สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทที่ 5

การทดลองและผลการทดลอง

บทนี้จะกล่าวถึงการเตรียมฟิล์มบางคอปเปอร์อินเดียมแกลเลียมไดซีลีไนด์ (Cu(In,Ga)Se₂ : CIGS) การปรับโปรไฟล์อุณหภูมิของฟิล์มบาง CIGS และศึกษาผลของโปรไฟล์ อุณหภูมิที่มีต่อสมบัติต่างๆของฟิล์มบาง CIGS ซึ่งได้แก่ โครงสร้างผลึกของฟิล์มบาง ลักษณะผิว หน้าของฟิล์มบาง และสัดส่วนของธาตุองค์ประกอบของฟิล์มบาง CIGS นำฟิล์มบาง CIGS ที่ เหมาะสมไปเตรียมเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อศึกษาลักษณะเฉพาะของกระแสและความต่างศักย์ และ ปรับพารามิเตอร์ต่างๆในระบบการเตรียมเซลล์แสงอาทิตย์ ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นไปตามรูปที่ 5.1



สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 5.1 ไดอะแกรมแสดงขั้นตอนการทำงาน

5.1 การเตรียมแผ่นวัสดุรองรับ

ก่อนเตรียมฟิล์มบาง Cu(In,Ga)Se₂ (CIGS) จะต้องมีการเตรียมแผ่นวัสดุรองรับ ที่ใช้เคลือบฟิล์มบาง CIGS ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

5.1.1 การเตรียมกระจกโซดาไลม์

แผ่นวัสดุรองรับที่เราใช้ในการเตรียมฟิล์มบาง CIGS คือ กระจกโซดาไลม์ขนาด 4.8x5.8 cm² ที่เคลือบโมลิบดีนัมด้วยวิธีสปัตเตอริง ก่อนอื่นเราจะต้องเตรียมกระจกโซดาไลม์ ตาม ขั้นตอนดังต่อไปนี้

 นำกระจกโซดาไลม์ หนา 2 mm ขนาด 4.8x5.8 cm² มาส่องด้วยแสง อัลตราไวโอเลต (Ultraviolet) เพื่อหาด้านที่ไม่มีดีบุกเคลือบ (Non-tin side) อยู่ ซึ่งจะใช้ด้านนี้ เคลือบฟิล์มโมลิบดีนัม เนื่องจากโซเดียม (Na) ที่อยู่ในกระจกโซดาไลม์จะสามารถแพร่กระจาย (diffuse) สู่ชั้นโมลิบดีนัม และ CIGS ได้ง่าย ทำให้ประสิทธิภาพของฟิล์มบาง CIGS ดีขึ้น วิธี ตรวจสอบด้านไม่มีดีบุกเคลือบแสดงดังรูปที่ 5.2



รูปที่ 5.2 วิธีตรวจสอบหาด้านที่ไม่มีดีบุกเคลือบของกระจกโซดาไลม์

 2. นำกระจกจากข้อ 1 มาล้างด้วยน้ำยาล้างจานผสมน้ำดีไอออไนซ์ (Deionized water) โดยใช้ฟองน้ำขัดจนไม่มีคราบและรอยติดอยู่บนกระจก ล้างออกด้วยน้ำดีไอออ ในซ์

นำกระจกที่ล้างสะอาดแล้วมาแข่ในภาชนะที่ใส่น้ำยาล้างจานผสมกับน้ำ
 ดีไอออไนซ์ จากนั้นนำภาชนะดังกล่าวไปสั่นด้วยเครื่องอัลตราโซนิก (Ultrasonic) เป็นเวลา
 ประมาณ 15 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำดีไอออไนซ์

นำกระจกที่ได้จากข้อ 3 มาแช่ในภาชนะที่มีน้ำดีไอออไนซ์ แล้วสั้นด้วยเครื่อง
 อัลตราโซนิก เป็นเวลาประมาณ 10 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำดีไอออไนซ์

5. ทำซ้ำข้อ 4 นำกระจกที่ได้จากการอัลตราโซนิกไปเป่าให้แห้งด้วยก๊าซ ในโตรเจน (Ni) แล้วนำกระจกไปแช่ไว้ในกรดโครมิคเข้มข้น (สารละลายอิ่มตัวของ โพแทสเซียมไดโครเมต (KCr₂O₄) ผสมกับกรดซัลฟุริกเข้มข้น (H₂SO₄) ในอัตราส่วน 1:20 โดย ปริมาตร) เป็นเวลา 12-24 ชั่วโมง

 6. นำกระจกออกจากกรดโครมิค ล้างออกด้วยน้ำดีไอออไนซ์ แล้วแช่กระจกใน ภาชนะที่มีน้ำดีไอออไนซ์นำไปสั่นด้วยเครื่องอัลตราโซนิกเป็นเวลาประมาณ 10 นาที แล้วเป่า กระจกด้วยก๊าซไนโตรเจนจนแห้ง นำกระจกไปอบที่อุณหภูมิประมาณ 70 °C เป็นเวลา 1 ชั่วโมง เพื่อไล่ความชื้นที่อยู่ในกระจกให้หมดไป จากนั้นเตรียมนำไปติดตั้งในเครื่องสปัตเตอริงเพื่อเคลือบ ฟิล์มบางโมลิบดีนัม

5.1.2 การเตรียมฟิล์มบางโมลิบดีนัม

โมลิบดีนัม (Molybdenum ; Mo) เป็นชั้นที่ใช้เป็นขั้วไฟฟ้าด้านหลัง (Back contact) เตรียมขึ้นโดยวิธีสปัตเตอริง (sputtering) ซึ่งเป็นวิธีการเคลือบฟิล์มบางวิธีหนึ่งที่ให้ สมบัติของฟิล์มบางมีลักษณะพิเศษ คือ มีการเกาะยึดกับวัสดุรองรับดี มีการจัดโครงสร้างผลึก เฉพาะอย่าง ฟิล์มบางที่ได้มีความสม่ำเสมอ การเคลือบฟิล์มบางด้วยวิธีนี้มีด้วยกัน 2 วิธี แยกตาม ลักษณะการป้อนไฟฟ้าความต่างศักย์สูง คือ แบบดีซีสปัตเตอริง เป็นการป้อนไฟฟ้าความต่างศักย์ สูงเข้าขั้วไฟฟ้าโดยใช้ไฟกระแสตรง และ แบบอาร์เอฟสปัตเตอริง เป็นการป้อนไฟฟ้าความต่างศักย์ สูงเข้าขั้วไฟฟ้าโดยใช้ไฟกระแสสลับ แต่ถ้ามีการใส่แม่เหล็กเข้าไปในขั้วไฟฟ้าเพื่อเพิ่มอัตราการ เคลือบฟิล์มบาง เรียกวิธีการนี้ว่า แมกนีตรอนสปัตเตอริง ในที่นี้ฟิล์ม Mo เตรียมโดยใช้วิธี ดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริง (D.C.magnetron sputtering)

หลักการทำงานของระบบสปัตเตอริง

พิจารณารูปที่ 5.3 ขั้วอาโนดและขั้วคาโธดซึ่งต่ออยู่กับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าความ ต่างศักย์สูงอยู่ในภาชนะสุญญากาศที่บรรจุก๊าซความดันต่ำ เช่น อาร์กอน (Ar) ออกซิเจน (O₂) เป็นต้น เมื่อป้อนความต่างศักย์จากแหล่งกำเนิดไฟฟ้าความต่างศักย์สูง ขณะที่ในภาชนะ สุญญากาศเต็มไปด้วยอะตอมของก๊าซอาร์กอนที่มีความดันคงที่ บริเวณระหว่างขั้วคาโธดและขั้ว อาโนดจะมีสนามไฟฟ้าเกิดขึ้น และกระแสไฟฟ้าปริมาณเล็กน้อยในวงจรซึ่งเป็นกระแสของ อิเล็กตรอนปฐมภูมิ (Primary electron) จำนวนหนึ่งหลุดออกมาจากขั้วคาโธดด้วยการกระตุ้นของ รังสีที่มีอยู่ในธรรมชาติอิเล็กตรอนปฐมภูมินี้จะถูกเร่งโดยสนามไฟฟ้าให้เคลื่อนที่ไปยังขั้วอาโนด ถ้า

35

ขณะนี้ระบบอยู่ภายใต้เงื่อนไขความต่างศักย์และความดันก๊าซที่เหมาะสมแล้วอิเล็กตรอนปฐมภูมิ จะสามารถสะสมพลังงานจลน์เพียงพอที่จะไอออไนซ์อะตอมก๊าซอาร์กอนในภาชนะสุญญากาศให้ แตกตัวเป็นไอออนบวกและอิเล็กตรอนทุติยภูมิ (Secondary electron) ได้ ทั้งอิเล็กตรอนปฐมภูมิ และอิเล็กตรอนทุติยภูมิจะเคลื่อนที่เข้าหาขั้วอาโนด ส่วนไอออนบวกจะเคลื่อนที่เข้าหาขั้วคาโธด

ระหว่างเคลื่อนที่ไปถ้าอิเล็กตรอนเหล่านี้สามารถสะสมพลังงานได้มากพอก็มีโอกาสไอออไนซ์ อะตอมของก๊าซอาร์กอนเพิ่มขึ้นอีก ส่วนไอออนบวกถ้าชนกับขั้วคาโธดด้วยพลังงานจลน์ที่สูงพอก็ จะเกิดการปลดปล่อยอิเล็กตรอนทุติยภูมิจากขั้วคาโธด และจะถูกเร่งด้วยสนามไฟฟ้าให้เคลื่อนที่ ไปยังขั้วอาโนดซึ่งจะทำให้อะตอมของก๊าซอาร์กอนถูกไอออไนซ์เพิ่มขึ้นอีก กระบวนการที่ต่อเนื่อง ทั้งหมดนี้ทำให้ประจุไฟฟ้าในระบบเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ ทำให้กระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยที่ ความต่างศักย์ระหว่างขั้วไฟฟ้าทั้งสองยังคงที่ สภาวะนี้เรียกว่า การพังทลาย (Breakdown) ของ ก๊าซ และความต่างศักย์ขณะก๊าซพังทลายนี้ เรียกว่า ความต่างศักย์พังทลาย (Breakdown) ของ ก๊าซ และความต่างศักย์ขณะก๊าซพังทลายนี้ เรียกว่า ความต่างศักย์พังทลาย (Breakdown) voltage) ขณะนั้นถ้ากำลังไฟฟ้าที่ป้อนจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้าความต่างศักย์สูงเพียงพอ กระบวน การไอออไนซ์อะตอมของก๊าซอาร์กอนจะมีต่อไปอย่างต่อเนื่อง จนถึงจุดที่ปริมาณไอออนบวกและ อิเล็กตรอนทุติยภูมิสามารถควบคุมซึ่งกันและกันได้ กล่าวคือ ปริมาณอิเล็กตรอนทุติยภูมิที่หลุด จากขั้วคาโธดสามารถเพิ่มปริมาณไอออนบวกให้มากพอสำหรับผลิตอิเล็กตรอนทุติยภูมิจำนวน เท่าเดิม ระบบจะสามารถรักษากระบวนการไอออไนซ์ได้เอง โดยไม่ต้องอาศัยอิเล็กตรอนปฐมภูมิที่ เกิดจากการกระตุ้นของรังสีธรรมชาติ สภาวะที่อะตอมของก๊าซอาร์กอนอยู่ในสภาพถูกไอออไนซ์ ตลอดเวลานี้ เรียกว่า Glow discharge



รูปที่ 5.3 ระบบสปัตเตอริง ^[25]

ในขณะที่ระบบอยู่ในสภาพ Glow discharge นี้ ถ้าไอออนบวกวิ่งไปชนเป้าจะ

เกิดการส่งผ่านโมเมนตัมให้กับอะตอมของผิวเป้าไอออนบวกจะกระทบกับอะตอมของผิวเป้าสอง หรือสามอะตอมเกือบพร้อมๆกัน อะตอมซึ่งถูกชนในครั้งแรกนี้ไม่ใช่อะตอมที่จะเคลื่อนที่ไปเคลือบ ติดบนแผ่นวัสดุรองรับ แต่เป็นตัวการที่ทำให้อะตอมที่อยู่ใกล้เคียงหลุดจากผิวเป้าขึ้นไปเคลือบติด บนแผ่นวัสดุรองรับ โดยการชนต่อเนื่องที่ตามมา ได้แก่ อะตอมข้างเคียงที่ติดอยู่กับอะตอมของเป้า ที่ถูกไอออนบวกชนจะหลุดออกมาในแนวเฉียงด้านข้าง และสามารถกระแทกอะตอมที่ผิวเป้าซึ่ง อยู่รอบๆ ให้หลุดออกจากผิวเป้า อะตอมของเป้าที่ถูกไอออนบวกชนและถูกถ่ายทอดโมเมนตัมใน ทิศพุ่งเข้าสู่เป้าเป็นส่วนใหญ่ จะเคลื่อนตัวลึกลงไปชนกับอะตอมในชั้นถัดไป ซึ่งตัวมันเองอาจจะ สะท้อนกลับไปกระแทกอะตอมที่ผิวเป้าให้หลุดออกมา หรือทำให้เกิดการชนต่อเนื่องไปอีกหลาย ชั้น จนกระทั่งทำให้มีอะตอมอื่นได้รับโมเมนตัมในทิศที่เปลี่ยนไปมากกว่า 90° เมื่อเทียบกับ โมเมนตัมของไอออนบวกตกกระทบ อะตอมเหล่านี้สามารถเคลื่อนที่ย้อนกลับไปกระแทกอะตอมที่ ผิวให้หลุดออกในที่สุด อะตอมที่ผิวของเป้าก็จะหลุดออกขึ้นไปเคลือบติดบน Substrate ด้วย กระบวนการที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ เรียกว่า สปัตเตอริง

II. ขั้นตอนการเตรียมฟิล์ม Mo

 นำกระจกโซดาไลม์ขนาด 4.8x5.8 cm² ที่ล้างแล้วมาติดที่แท่นวางแผ่นวัสดุ รองรับ (Substrate holder) โดยนำด้านที่ไม่มีดีบุกเคลือบเข้าหาเป้าโมลิบดีนัม (Molybdenum target)

 ติดตั้งแท่นวัสดุรองรับเข้าในภาชนะสุญญากาศในเครื่อง BALZER BAE 250
 โดยแท่นวัสดุรองรับสามารถหมุนได้ เพื่อให้ฟิล์มโมลิบดีนัมที่ได้มีความสม่ำเสมอ เมื่อเสร็จสิ้นก็ทำ การเปิดระบบปั๊ม

3. รอจนความดันในภาชนะสุญญากาศอยู่ที่ 5.0x10⁻⁶ มิลลิบาร์ จึงเริ่มสปัตเตอร์ เงื่อนไขที่ใช้ในการสปัตเตอร์คือ ใช้ความดันของแก๊สอาร์กอนขณะสปัตเตอร์เท่ากับ 5.0x10⁻³ มิลลิบาร์ กระแสไฟฟ้าที่จ่ายเข้ายังเป้าโมลิบดีนัมเท่ากับ 1.0 แอมแปร์ โดยความต่างศักย์ที่วัดได้ อยู่ระหว่าง 300-550 โวลต์ ซึ่งความต่างศักย์นี้จะขึ้นกับความหนาของเป้าโมลิบดีนัม ใช้เวลาใน การสปัตเตอร์ 10 นาที จะได้ความหนาของฟิล์มบางโมลิบดีนัมประมาณ 5,000 อังสตรอม (ใน กรณีที่ต้องการความหนาฟิล์มบางโมลิบดีนัมต่างจากนี้จะอาศัยคำนวณจากอัตราการเคลือบฟิล์ม บางโมลิบดีนัม)

ฟิล์มบางโมลิบดีนัมที่ได้จะมีการยึดเกาะบนกระจกแน่น และมีค่าสภาพต้านทาน ไฟฟ้าประมาณ 2.0x10⁻⁵ Ω∙cm จากการวัดด้วยวิธีแวนเดอพาว (Van De Pauw)

5.2 การเตรียมฟิล์มบาง CIGS ที่อุณหภูมิฮีทเตอร์ 640 $^{\circ}{ m C}$

ฟิล์มบาง CIGS จะถูกเคลือบลงบนแผ่นวัสดุรองรับ (SLG/Mo) โดยวิธีการระเหย ร่วมแบบ Bi-layer process จากแหล่งระเหยของธาตุต่างๆ ดังกล่าวไปแล้วในบทที่ 3 ดังนั้น อุณหภูมิของแต่ละแหล่งระเหยจึงมีบทบาทต่อฟิล์มบาง CIGS ที่เตรียมได้ ไม่ว่าจะกำหนดสมบัติ ต่างๆของฟิล์มบาง อันได้แก่ สัดส่วนของธาตุองค์ประกอบ โครงสร้างผลึก ลักษณะฟิล์มบางที่ได้ ซึ่งส่งผลต่อการนำฟิล์มบาง CIGS ไปเป็นชั้นดูดกลืนแสง (Absorber) ของเซลล์แสงอาทิตย์ ต่อไป นี้จะกล่าวถึง การปรับโปรไฟล์อุณหภูมิ อันได้แก่ อุณหภูมิของแหล่งระเหย Cu, In, Ga, Se และ เวลาที่ใช้ในการเคลือบฟิล์มบาง CIGS (t2) ทั้งในขั้นตอน Cu-rich stage (ให้เวลาในขั้นนี้เท่ากับ t1) ขั้น In, Ga rich stage (ให้เวลาในขั้นตอนนี้เท่ากับ t2-t1)

ฟิล์มบาง CIGS ชุดนี้จะมีค่าอุณหภูมิของแหล่งระเหย และเวลาที่ใช้เคลือบฟิล์ม ต่างๆกันไป แต่จะใช้อุณหภูมิของฮีทเตอร์เท่ากัน คือ 640 °C ตามตารางที่ 5.1

ตารางที่ 5.1 อุณหภูมิของแหล่งระเหย และเวลาที่ใช้ในการเตรียมฟิล์มบาง CIGS ที่อุณหภูมิของ อีทเตอร์เท่ากับ 640 °C

ตัวอย่าง	อุณหภูมิของ <mark>แห</mark> ล่ง	อุณหภูมิของแหล่ง	อุณหภูมิของแหล่ง	อุณหภูมิของแหล่ง	t1	t2
CIGS	ระเหย Cu ([°] C)	ระเหย In ([°] C)	ระเหย Ga ([°] C)	ระเหย Se (°C)	(m/s)	(m/s)
81	1015	875	650	183	24/53	40/21
82	1025	875	630	183	24/53	40/21
100	1030	835	625	180	13/16	21/36
108	1030	835	625	180	8/51	14/24

CIGS81 และ CIGS82 ใช้เวลาในการเตรียมฟิล์ม (t1 และ t2) เท่ากัน CIGS100 และ CIGS108 ใช้อุณหภูมิของแหล่งระเหยธาตุต่างๆเท่ากัน แสดงกราฟโปรไฟล์อุณหภูมิของฟิล์มบางCIGS81 และ CIGS100 ดังรูป 5.4-5.5



รูปที่ 5.4 กราฟโปรไฟล์อุณหภูมิของฟิล์มบาง CIGS81



รูปที่ 5.5 กราฟโปรไฟล์อุณหภูมิของฟิล์มบาง CIGS100

5.2.1 ผลการทดลองจากการตรวจสอบฟิล์มบาง CIGS ด้วยกล้อง จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกน

ฟิล์มบางที่เตรียมขึ้นตามตารางที่ 5.1 นำมาตรวจสอบลักษณะผิวหน้าด้วยกล้อง จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกน (Scanning Electron Microscope ; SEM) โดยใช้ความต่างศักย์ ของแหล่งกำเนิดอิเล็กตรอนที่ 20 kV ในการทำงาน และนอกจากนี้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ สแกนยังมีหัววัด (Detector) สำหรับวัดโฟตอนรังสีเอกซ์ของชิ้นสารตัวอย่าง ทำให้สามารถนำ ข้อมูลมาใช้คำนวณหาเปอร์เซ็นต์อะตอมของฟิล์มบาง CIGS ทำให้ทราบองค์ประกอบของฟิล์ม บาง CIGS ได้ วิธีการหาเปอร์เซ็นต์อะตอมของฟิล์มบาง CIGS นี้เรียกว่า Energy-Dispersive X-Ray Spectrometer (EDS)

การเตรียมชิ้นสารตัวอย่างของฟิล์มบาง CIGS

การตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกน เพื่อตรวจสอบลักษณะ ผิวหน้าและวัดสเปคตรัมของรังสีเอกซ์เพื่อหาองค์ประกอบด้วยวิธี EDS มีขั้นตอนดังนี้

1. น้ำฟิล์มบาง CIGS มาตัดด้วยหัวเพชรให้ได้ขนาด ประมาณ 0.5x0.5 cm²

2. หลังจากนั้นวางชิ้นสารตัวอย่างลงบนสตับ (Stub) ซึ่งสตับต้องทำจากวัสดุ ที่นำไฟฟ้า เช่น อะลมิเนียม ทองเหลือง

 นำสารละลายคาร์บอน (คาร์บอนผสมเมทานอล หรือ อะซีโตน) หรือ ใช้ สารละลายผสมเงิน (Silver paint) มาทาลงบนส่วนที่เป็นกระจกของชิ้นสารตัวอย่างที่ติดอยู่บน สตับ เพื่อป้องกันการชาร์จในขณะวัดด้วยกล้องอิเล็กตรอนแบบสแกน

II. การคำนวณหาองค์ประกอบของฟิล์มบาง CIGS ด้วยวิธี EDS

ก่อนอื่นต้องวัดโฟตอนรังสีเอกซ์ของผลึกมาตรฐาน Cu(In_{0.8}Ga_{0.2})Se₂ ซึ่งปลูกขึ้น ให้มีสัดส่วนที่สม่ำเสมอด้วยวิธีบริดจ์แมน-สโตคบาร์เกอร์ ^[6] ให้มีอัตราส่วนเปอร์เซ็นต์อะตอมเป็น Cu : In : Ga :Se เท่ากับ 25 : 20 :5 :50 ฉะนั้นจะได้ <u>Cu</u> In + Ga = 1.0 และ <u>Ga</u> = 0.2 ข้อมูล ที่ได้มาจากการวัดจะอยู่ในรูปของพื้นที่ใต้กราฟของยอด (Peak) แต่ละยอดของ Cu-K line, In-L line, Ga-K line และ Se-K line นำพื้นที่ใต้กราฟของยอดเหล่านี้มาเทียบกับอัตราส่วนเปอร์เซ็นต์ อะตอมดังที่กล่าว ข้อมูลของผลึกมาตรฐานนี้จะเป็นตัวมาตรฐานในการเปรียบเทียบข้อมูลกับฟิล์ม บาง CIGS ที่จะวัดต่อไป

ก่อนที่จะวัดโฟตอนรังสีเอกซ์ในแต่ละชิ้นตัวอย่างของฟิล์มบาง CIGS ต้องทำการ ปรับเทียบค่า Cu standard ที่ติดตั้งอยู่ในกล้อง SEM ทุกครั้ง โดยปกติแล้วโฟตอนรังสีเอกซ์ของ Cu standard จะมีค่าอยู่ระหว่าง 1,000,000 – 1,001,000 Count/Second เพราะเมื่อมีการเปิด ระบบสุญญากาศ และเปลี่ยนชิ้นตัวอย่างใหม่นั้น ความไวของหัววัดก็จะมีการเปลี่ยนแปลงด้วย อาจทำให้การวัดโฟตอนรังสีเอกซ์ของชิ้นตัวอย่าง CIGS ในแต่ละครั้งมีความผิดพลาดได้ ดังนั้น การปรับเทียบ Cu standard ก่อนทุกครั้งจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่า การวัดโฟตอนรังสีเอกซ์ของชิ้นตัว อย่างฟิล์มบาง CIGS ในแต่ละครั้งหัววัดของเครื่อง SEM มีประสิทธิภาพในการวัดที่ใกล้เคียงกันซึ่ง ทำให้ค่าองค์ประกอบของฟิล์มบาง CIGS มีความถูกต้องมากที่สุด ผลจากการวัดโฟตอนรังสีเอกซ์ ของผลึกมาตรฐาน CIGS แสดงดังรูป 5.6



รูปที่ 5.6 กราฟโฟตอนรังสีเอกซ์ของผลึกมาตรฐาน CIGS ที่วัดได้

โดยปกติสำหรับผลึกมาตรฐาน CIGS เราจะวัดทั้งหมด 3 จุด เพื่อดูความ สม่ำเสมอ จากรูปที่ 5.6 ข้อมูลที่ได้อยู่ในรูปแบบของสเปคตรัม (*.spe) ที่ได้จากซอฟต์แวร์ของ ้เครื่อง SEM จากนั้นทำการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปของเท็กไฟล์ (Text file) ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป EDX Convert นำข้อมูลที่แปลงแล้วมาสร้างกราฟสเปคตรัมใหม่ด้วย เพื่อทำการตัดพื้นที่ส่วนพื้น หลัง (Background) ออก จะได้ข้อมูลเฉพาะส่วนยอดของ Cu, In, Ga และ Seดังรูปที่ 5.7 นำ เฉพาะยอดของ Cu-K line, In-L line, Ga-K line และ Se-K line มาคำนวณหาพื้นที่ใต้ยอด ใช้ ์ โปรแกรม Peakfit ในการคำนวณ โดยการคำนวณด้วยโปรแกรมนี้จะอาศัยฟังก์ชันเกาส์เซียน (Gaussian function) คำนวณหาพื้นที่ใต้กราฟของแต่ละยอด ซึ่งมีความสัมพันธ์ดังนี้

$$G = A \cdot \exp\left[-0.5 \cdot \left(\frac{E - C}{W}\right)^2\right]$$
(5.1)

โดย G คือ ฟังก์ชันเกาส์เซียนของยอดที่เราสนใจ

C คือ ตำแหน่งศูนย์กลางของยอดบนแกน Energy (keV)

A คือ ความสูงของยอด (count/s)

E คือ พลังงานใดๆบนแกน Energy ของยอด

W คือ ค่าคงที่ใดๆที่สอดคล้องกับ Full Width at Half Maximum (FWHM) ของยอด คำนวณ ได้จาก w = -----

$$2\cdot\sqrt{2\ln 2}$$

จากสมการ (5.1) หาพื้นที่ใต้กราฟของยอดใดๆ ได้โดยการอินทิเกรตฟังก์ชัน G จาก –∞ ถึง $+\infty$ ได้ว่า

พื้นที่ใต้กราฟของยอด =
$$\int_{-\infty}^{+\infty} A \cdot \exp\left[-0.5 \cdot \frac{(E-C)^2}{W^2}\right] dE$$
 (5.2)

พื้นที่ใต้กราฟของยอด = A
$$\cdot$$
 W $\cdot \sqrt{2\pi}$ (5.3)

ดังนั้น สามารถคำนวณหาพื้นที่ใต้ยอด Cu-K line, In-L line, Ga-K line และ Se-K line ของผลึก มาตรฐาน 3 จุด แสดงในตารางที่ 5.2



รูปที่ 5.7 ตัวอย่างกราฟโฟตอนรังสีเอกซ์ของผลึกมาตรฐาน CIGS ที่ตัดพื้นที่ของพื้นหลังออกแล้ว

ตารางที่ 5.2 พื้นที่ใต้กราฟรวมยอดของ Cu, In, Ga และ Se จากการวัดโฟตอนรังสีเอกซ์ของผลึก มาตรฐาน CIGS จุดที่ 1, 2 และ 3

ผลึกมาตรฐาน	พื้นที่ใต้กราฟรา	ความคลาด			
	Cu	In	Ga	Se	เคลื่อน (%)
จุดที่ 1	46.12	118.14	7.55	36.48	3.81
จุดที่ 2	45.33	118.14	7.86	36.59	3.96
จุดที่ 3	45.14	120.31	6.88	36.25	3.91
พื้นที่ใต้กราฟเฉลี่ย	45.53	118.86	7.43	36.44	3.89

เมื่อได้ข้อมูลพื้นที่ใต้กราฟของ Cu, In, Ga และ Se ของผลึกมาตรฐาน CIGS ต่อ ไปหาพื้นที่ใต้กราฟ Cu, In, Ga และ Se ของฟิล์มบาง CIGS ที่เตรียมขึ้นแล้วนำมาคำนวณหาองค์ ประกอบของฟิล์มบาง CIGS โดยจะยกตัวอย่างฟิล์มบาง CIGS81 รูปที่ 5.8 แสดงผลการวัด โฟตอนรังสีเอกซ์ที่ผิวหน้าของฟิล์มบาง CIGS81



รูปที่ 5.8 กราฟโฟตอนรังสีเอกซ์วัดที่ผิวหน้าของฟิล์มบาง CIGS81

จากกราฟรูปที่ 5.8 สามารถคำนวณพื้นที่ใต้กราฟรวมของ Cu, In, Ga และ Se ที่ ผิวหน้าของฟิล์มบาง CIGS81 ได้ด้วยวิธีการเดียวกับการคำนวณพื้นที่ใต้กราฟของผลึกมาตรฐาน CIGS ได้ผลการคำนวณตามตารางที่ 5.3 สำหรับข้อมูลของ A, C, W, FWHM และพื้นที่ใต้กราฟ ของแต่ละยอด แสดงดังตารางที่ ก.1 ในภาคผนวก ก

ตารางที่ 5.3 พื้นที่ใต้กราฟรวมของ Cu, In, Ga และ Se จากการวัดโฟตอนรังสีเอกซ์บนผิวหน้า ฟิล์มบาง CIGS81

ตัวอย่าง	2	ความคลาด			
6	Cu	In	Ga	Se	เคลื่อน (%)
CIGS81	26.81	109.48	16.11	36.02	2.89

จากข้อมูลพื้นที่ใต้กราฟของ Cu, In, Ga และ Se ของผลึกมาตรฐาน CIGS และ ผิวหน้าของฟิล์มบาง CIGS81 ในตารางที่ 5.2 และ 5.3 ตามลำดับ สามารถคำนวณหาเปอร์เซ็นต์ อะตอมของ Cu, In, Ga และ Se ของฟิล์มบาง CIGS81 ได้ดังนี้

<u>วิธีคำนวณเปอร์เซ็นต์อะตอมของฟิล์มบาง CIGS</u>

ขั้นที่ 1 เปรียบเทียบข้อมูลพื้นที่ใต้กราฟของฟิล์มบาง CIGS81 กับผลึกมาตรฐาน ด้วยวิธีบัญญัติไตรยางค์ ตัวอย่างเช่น

พื้นที่ใต้กราฟของ Cu ในผลึกมาตรฐานมีค่าเฉลี่ย 45.53 เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์อะตอม = 25 % พื้นที่ใต้กราฟของ Cu ใน CIGS81 มีค่า 26.81เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์อะตอม

$$\frac{26.81 \times 25}{45.53} = 14.72\%$$

ดังนั้นเปอร์เซ็นต์อะตอมของ Cu ใน CIGS81 มีค่าเท่ากับ 14.72 % ผลการคำนวณแสดงดังตาราง ที่ 5.4

ตารางที่ 5.4 ค่าเปอร์เซ็นต์อะตอม Cu, In, Ga และ Se ของ CIGS81 ที่คำนวณได้จากการเปรียบ เทียบกับผลึกมาตรฐาน

	ผลึกร	มา <mark>ตรฐาน</mark>	CIGS81		
	พื้นที่ใ <mark>ต้</mark> กราฟ	เปอร์เซ็นต์อะตอม (%)	พื้นที่ใต้กราฟ	เปอร์เซ็นต์อะตอม(%)	
Cu	45.5 <mark>3</mark>	25	26.81	14.72	
In	118.86	20	109.48	18.42	
Ga	7.43	5	16.11	10.83	
Se	36.44	50	36.02	49.41	
	Total	100	Total	93.39	

ขั้นที่ 2 ทำการนอร์มาไลซ์ (Normalize) เปอร์เซ็นต์อะตอมของฟิล์มบาง CIGS81 ให้เป็น 100% ด้วยวิธีบัญญัติไตรยางค์เช่นเดิม ตัวอย่างเช่น เปอร์เซ็นต์อะตอมรวมของ CIGS81 = 93.39 % มีเปอร์เซ็นต์อะตอม Cu = 14.72 % เปอร์เซ็นต์อะตอมรวมของ CIGS81เมื่อคิด = 100 % มีเปอร์เซ็นต์อะตอม Cu = 15.76 % ผลการนอร์มาไลซ์แสดงดังตารางที่ 5.5

ผิวหน้าฟิล์มบาง CIGS81	เปอร์เซ็นต์อะตอม (%)	เปอร์เซ็นต์อะตอม (%)	ความคลาดเคลื่อน (%)
Cu	14.72	15.76	1.61
In	18.42	19.72	0.49
Ga	10.83	11.60	2.71
Se	49.41	52.91	4.11
Total	93.39	100.00	

ตารางที่ 5.5 ค่าเปอร์เซ็นต์อะตอม Cu, In, Ga และ Se ที่ผิวหน้าฟิล์มบาง CIGS81

ดังนั้นจากตารางที่ 5.5 สามารถคำนวณองค์ประกอบของฟิล์มบาง CIGS81 ได้ <u>Cu</u> In + Ga

และ <u>Ga</u> In + Ga

ด้วยวิธีที่กล่าวมาแล้วเราสามารถคำนวณหาเปอร์เซ็นต์อะตอมของฟิล์มบาง CIGS81, CIGS82, CIGS100 และ CIGS 108 ได้

III. ผลกา<mark>รคำนวณเปอร์เซ็นต์อะต</mark>อม และการตรวจสอบลักษณะของ ฟิล์มบาง CIGS

สำหรับการวัดโฟตอนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบาง CIGS ที่เตรียมขึ้นมานั้น จะตัดชิ้น สารตัวอย่างบนฟิล์มบาง CIGS ขนาดประมาณ 0.5x0.5cm²ออกมาจากตำแหน่งดังรูปที่ 5.9 แล้ว จึงนำไปทำการวัดเพื่อคำนวณหาเปอร์เซ็นต์อะตอม Cu, In, Ga และ Se สัดส่วนองค์ประกอบฟิล์ม <u>Cu</u> และ <u>Ga</u> ของแต่ละตำแหน่งบนฟิล์มบาง พร้อมทั้งถ่ายภาพผิวหน้าของชิ้นสารตัว In+Ga In+Ga ของแต่ละตำแหน่งบนฟิล์มบาง พร้อมทั้งถ่ายภาพผิวหน้าของชิ้นสารตัว อย่าง ภาพภาคตัดขวาง ด้วยกล้อง SEM แบบ Secondary electron image ใช้กำลังขยาย 10,000 เท่า เพื่อตรวจสอบลักษณะผิวหน้าของฟิล์มบาง CIGS ในแง่ของขนาดเกรน (grain size) ความขรุขระของผิว (surface roughness) ความพรุน (porosity) และความเป็นเนื้อเดียวกันของ ฟิล์มบาง สำหรับภาพภาคตัดขวาง จะนำชิ้นสารตัวอย่างบริเวณกลางฟิล์มบาง CIGS มาถ่าย



รูปที่ 5.9 แสดงตำแหน่งชิ้นสารตัวอย่างที่วัดโฟตอนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบาง CIGS

- ฟิล์มบาง CIGS81

ผลเปอร์เซ็นต์อะตอม Cu, In, Ga และ Se สัดส่วนองค์ประกอบ <u>Ga</u> <u>a</u>ของฟิล์มบาง CIGS81 ที่เตรียมตามตารางที่ 5.1 แสดงตามตารางที่ 5.6 In + Ga

ตารางที่ 5.6 แสดงเปอร์เซ็นต์อะตอม Cu, In, Ga และ Se ของฟิล์มบาง CIGS81 ตามตำแหน่ง ต่างๆ

	•	and the second				
CIGS81	Cu (%)	In (%)	Ga (%)	Se (%)	Cu/(In+Ga)	Ga/(In+Ga)
1	15.76	19.72	11.60	52.91	0.50	0.37
2	15.73	19.73	11.51	53.04	0.50	0.37
3	15.17	18.66	12.23	53.94	0.49	0.39
4	15.77	19.25	11.17	53.81	0.52	0.37
5	15.31	16.40	13.90	54.39	0.51	0.46
-	616				d	•

จากตารางที่ 5.6 พบว่า ฟิล์มบาง CIGS81 มีเปอร์เซ็นต์อะตอม Cu ประมาณ 15 % เปอร์เซ็นต์อะตอม In ประมาณ 16-19 % เปอร์เซ็นต์อะตอม Ga ประมาณ 11-14 % มีค่า $0.49 \leq \frac{Cu}{\ln + Ga} \leq 0.52$ และ $0.37 \leq \frac{Ga}{\ln + Ga} \leq 0.46$ จากที่กล่าวมาแล้ว ฟิล์มบาง CIGS ที่นำไปพัฒนาเป็นเซลล์แสงอาทิตย์ที่ดีนั้นมีสัดส่วนของ $\frac{Cu}{\ln + Ga}$ อยู่ระหว่าง 0.6-0.9, $\frac{Ga}{\ln + Ga}$ อยู่ระหว่าง 0.2-0.3 และมีองค์ประกอบของธาตุ Cu อยู่ระหว่าง 22-24% ของฟิล์มบาง CIGS

47

ดังนั้นในฟิล์มบาง CIGS82 จึงปรับโปรไฟล์อุณหภูมิให้อุณหภูมิของ Cu เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันก็ลด อุณหภูมิของ Ga ส่วนพารามิเตอร์อื่นๆคงเดิมตามตารางที่ 5.1

ภาพถ่ายจากกล้อง SEM ของฟิล์มบาง CIGS81 แสดงในรูปที่ 5.10-5.12 ตำแหน่งที่ระบุสอดคล้องกับรูปที่ 5.9 ภาพถ่ายทั้งหมดของฟิล์มบาง CIGS81 แสดงดังรูปที่ ข.1 ใน ภาคผนวก ข



รูปที่ 5.10 แสดงลักษณะผิวหน้าของฟิล์มบาง CIGS81 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM ตำแหน่งที่ 2 มีค่า



รูปที่ 5.11 แสดงลักษณะผิวหน้าของฟิล์มบาง CIGS81 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM ตำแหน่งที่ 5 มีค่า

$$\frac{Cu}{ln + Ga} = 0.51 และ \frac{Ga}{ln + Ga} = 0.46$$



รูปที่ 5.12 แสดงลักษณะภาคตัดขวางของฟิล์มบาง CIGS81 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM ความหนา 3.5 **µ**m

จากรูปที่ 5.10 พบว่าลักษณะผิวหน้าสอดคล้องกับค่าเปอร์เซ็นต์อะตอมตามตารางที่ 5.6 กล่าวคือ เปอร์เซ็นต์อะตอมของ Cu น้อยส่งผลให้เกรนมีขนาดเล็กต่ำกว่า 1 μm เกรนรูปร่างไม่เด่นขัด ตำแหน่งที่ 5 เป็นตำแหน่งที่มีเปอร์เซ็นต์อะตอม Ga สูงสุดของฟิล์มส่งผลให้มีเกรนที่ลักษณะเป็น เหลี่ยม ขนาดเกรนเล็กเนื่องจาก เปอร์เซ็นต์อะตอม Cu น้อย ตามรูปที่ 5.11 จากภาพภาคตัดขวาง รูปที่ 5.12 ฟิล์มบาง CIGS81 ที่ได้ไม่เป็นแท่งแบบ columnar ฟิล์มมีความหนาประมาณ 3.5 μm

- ฟิล์มบาง CIGS82

ผลเปอร์เซ็นต์อะตอม Cu, In, Ga และ Se สัดส่วนองค์ประกอบ <u>Ga</u> ของฟิล์มบาง CIGS82 ที่เตรียมตามตารางที่ 5.1 แสดงตามตารางที่ 5.7 In + Ga

	I					
CIGS82	Cu (%)	In (%)	Ga (%)	Se (%)	Cu/(In+Ga)	Ga/(In+Ga)
1	20.59	18.18	9.05	52.19	0.76	0.33
2	19.54	19.82	8.47	52.17	0.69	0.30
3	15.59	22.86	8.33	53.23	0.50	0.27
4	16.49	22.86	7.31	53.35	0.55	0.24
5	17.75	22.05	8.35	51.87	0.58	0.27

ตารางที่ 5.7 แสดงเปอร์เซ็นต์อะตอม Cu, In, Ga และ Se ของฟิล์มบาง CIGS82 ตามตำแหน่ง

ต่างๆ

จากตารางที่ 5.7 พบว่า ฟิล์มบาง CIGS82 มีเปอร์เซ็นต์อะตอม Cu ประมาณ 15-20 % เปอร์เซ็นต์อะตอม In ประมาณ 18-22 % เปอร์เซ็นต์อะตอม Ga ประมาณ 7-9 % มีค่า 0.5 ≤ $\frac{Cu}{In+Ga}$ ≤ 0.76 และ 0.24 ≤ $\frac{Ga}{In+Ga}$ ≤ 0.33 การเพิ่มของเปอร์เซ็นต์อะตอม Cu การลดของเปอร์เซ็นต์อะตอม Ga เมื่อเทียบกับตารางที่ 5.6 เป็นผลจากการปรับโปรไฟล์อุณหภูมิ และเมื่อ เปอร์เซ็นต์อะตอม Ga ลดลงก็จะส่งผลให้เปอร์เซ็นต์อะตอม In เพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ นอก จากนี้ พบว่า ฟิล์มที่เตรียมได้มีองค์ประกอบของธาตุต่างๆไม่สม่ำเสมอตลอดแผ่น ฟิล์ม CIGS82 นี้มีองค์ประกอบของธาตุต่างๆดีขึ้น

ภาพถ่ายจากกล้อง SEM ของฟิล์มบาง CIGS82 แสดงในรูปที่ 5.13-5.15 ตำแหน่งที่ระบุสอดคล้องกับรูปที่ 5.9 ภาพถ่ายทั้งหมดของฟิล์มบาง CIGS82 แสดงดังรูปที่ ข.2 ใน ภาคผนวก ข

สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 5.13 แสดงลักษณะผิวหน้าของฟิล์มบาง CIGS82 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM ตำแหน่งที่ 1 มีค่า



รูปที่ 5.14 แสดงลักษณะผิวหน้าของฟิล์มบาง CIGS82 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM ตำแหน่งที่ 3 มีค่า

$$\frac{Cu}{ln + Ga} = 0.50 \text{ lm}z \frac{Ga}{ln + Ga} = 0.27$$



รูปที่ 5.15 แสดงลักษณะภาคตัดขวางของฟิล์มบาง CIGS82 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM ความหนา 3.3 **µ**m

จากรูปที่ 5.13 และ 5.14 พบว่าลักษณะผิวหน้าสอดคล้องกับค่าเปอร์เซ็นต์อะตอมตามตารางที่ 5.7 กล่าวคือ ตำแหน่งที่ 1 เป็นตำแหน่งที่มีเปอร์เซ็นต์อะตอมของ Cu สูงสุด ส่งผลให้เกรนมีขนาด ใหญ่ประมาณ 1 μm เกรนรูปร่างเป็นก้อนแยกชัด บางส่วนที่มีลักษณะเกรนเหลี่ยมเป็นผลมาจาก การมีเปอร์เซ็นต์อะตอม Ga สูงสุด ตำแหน่งที่ 3 เป็นตำแหน่งที่มีเปอร์เซ็นต์อะตอม Cu ต่ำสุดของ ฟิล์มส่งผลให้มีเกรนขนาดเล็ก รูปที่ 5.13 และ 5.14 แสดงให้เห็นความแตกต่างชัดเจนระหว่าง ฟิล์มบาง CIGS ที่มีองค์ประกอบของธาตุ Cu สูงและต่ำตามลำดับ จากรูปที่ 5.15 จากภาพภาค ตัดขวางรูปฟิล์มบาง CIGS82 ที่ได้เป็นแท่งแบบ columnar ขนาดไม่ใหญ่มาก เนื่องจากตำแหน่งที่ วัดภาคตัดขวางคือ บริเวณกลางแผ่นฟิล์มซึ่งมีองค์ประกอบของธาตุ Cu สูง เมื่อเปรียบเทียบกับรูป ที่ 5.12 ภาคตัดขวางของฟิล์มบาง CIGS81 ไม่เป็นแท่งแบบ columnar สอดคล้องกับองค์ ประกอบของฟิล์มที่คำนวณได้ ฟิล์ม CIGS82 มีความหนาประมาณ 3.3 μm

ดังนั้นในฟิล์มบาง CIGS100 จึงปรับโปรไฟล์อุณหภูมิให้อุณหภูมิของ Cu เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันก็ลดอุณหภูมิของ In, Ga ปรับเวลาที่ใช้ในการเตรียม (t1 และ t2) ตามตารางที่ 5.1 เพื่อให้ฟิล์ม CIGS บางลงประมาณ 2-2.5 μm

- ฟิล์มบาง CIGS100

ผลเปอร์เซ็นต์อะตอม Cu, In, Ga และ Se สัดส่วนองค์ประกอบ ——— และ In + Ga —— ของฟิล์มบาง CIGS100 ที่เตรียมตามตารางที่ 5.1 แสดงตามตารางที่ 5.8

In + Ga

ต่างๆ

ตารางที่ 5.8 แสดงเปอร์เซ็นต์อะตอม Cu, In, Ga และ Se ของฟิล์มบาง CIGS100 ตามตำแหน่ง

CIGS100	Cu (%)	In (%)	Ga (%)	Se (%)	Cu/(In+Ga)	Ga/(In+Ga)
1	20.82	20.75	7.38	51.05	0.74	0.26
2	18.03	21.56	8.05	52.36	0.61	0.27
3	15.68	23.09	8.04	53.19	0.50	0.26
4	15.87	23.23	7.38	53.53	0.52	0.24
5	20.22	21.24	7.52	52.66	0.70	0.26

จากตารางที่ 5.8 พบว่า ฟิล์มบาง CIGS100 มีเปอร์เซ็นต์อะตอม Cu ประมาณ 15-20 % เปอร์เซ็นต์อะตอม In ประมาณ 20-23 % เปอร์เซ็นต์อะตอม Ga ประมาณ 7-8 % มีค่า 0.50 ≤ $\frac{Cu}{\ln + Ga}$ ≤ 0.74 และ 0.24 ≤ $\frac{Ga}{\ln + Ga}$ ≤ 0.27 เปอร์เซ็นต์อะตอม Cu ในฟิล์มบาง CIGS100 มีค่าคงที่เมื่อเทียบกับฟิล์มบาง CIGS82 ดังตารางที่ 5.7 แต่ฟิล์มบาง CIGS100 มี เปอร์เซ็นต์อะตอม Ga ลดลง อันเนื่องจากการปรับโปรไฟล์อุณหภูมิ และเมื่อเปอร์เซ็นต์อะตอม Ga ลดลงก็จะส่งผลให้เปอร์เซ็นต์อะตอม In เพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ ฟิล์มบาง CIGS100 นี้มีองค์ประกอบ ของธาตุ In และ Ga ใกล้เคียงฟิล์ม CIGS ที่เหมาะกับการทำชั้นดูดกลืนแสงในเซลล์แสงอาทิตย์ ฟิล์มที่เตรียมได้มีองค์ประกอบของธาตุต่างๆไม่สม่ำเสมอตลอดแผ่นเช่นเดียวกับฟิล์มบาง CIGS ที่ ผ่านมา

ภาพถ่ายจากกล้อง SEM ของฟิล์มบาง CIGS100 แสดงในรูปที่ 5.16-5.18 ตำแหน่งที่ระบุสอดคล้องกับรูปที่ 5.9 ภาพถ่ายทั้งหมดของฟิล์มบาง CIGS100 แสดงดังรูปที่ ข.3 ในภาคผนวก ข



รูปที่ 5.16 แสดงลักษณะผิวหน้าของฟิล์มบาง CIGS100 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM ตำแหน่งที่ 1 มีค่า

$$\frac{Cu}{\ln + Ga} = 0.74 \, \text{และ} \frac{Ga}{\ln + Ga} = 0.26$$



รูปที่ 5.17 แสดงลักษณะผิวหน้าของฟิล์มบาง CIGS100 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM ตำแหน่งที่ 3 มีค่า

$$\frac{Cu}{ln + Ga} = 0.50 \text{ lint} \frac{Ga}{ln + Ga} = 0.26$$



รูปที่ 5.18 แสดงลักษณะภาคตัดขวางของฟิล์มบาง CIGS100 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM ความหนา 3.0 **µ**m

จากรูปที่ 5.16 และ 5.17 พบว่าลักษณะผิวหน้าของฟิล์มบาง CIGS100 สอดคล้องกับค่า เปอร์เซ็นต์อะตอมตามตารางที่ 5.8 ทั้งมีลักษณะผิวหน้าคล้ายกับฟิล์มบาง CIGS82 อันเป็นผล จากเปอร์เซ็นต์อะตอม Cu ที่ใกล้เคียงกันของทั้งสองฟิล์ม ตำแหน่งที่ 1 เป็นตำแหน่งที่มีเปอร์เซ็นต์ อะตอมของ Cu สูงสุด ส่งผลให้เกรนมีขนาดใหญ่ประมาณ 1 μm เกรนรูปร่างเป็นก้อนแยกขัด ตำแหน่งที่ 3 เป็นตำแหน่งที่มีเปอร์เซ็นต์อะตอม Cu ต่ำสุดของฟิล์มส่งผลให้มีเกรนขนาดเล็ก เกรน ที่มีรูปร่างเป็นแผ่นเหลี่ยมเป็นผลจากตำแหน่งนี้มีเปอร์เซ็นต์อะตอมของ In และ Ga สูง จากรูปที่ 5.18 จากภาพภาคตัดขวางรูปฟิล์มบาง CIGS100 ที่ได้เป็นแท่งแบบ columnar ขนาดเล็กมาก เนื่องจากตำแหน่งที่วัดภาคตัดขวางคือ บริเวณกลางแผ่นฟิล์มซึ่งมีองค์ประกอบของธาตุ Cu ต่ำ กว่าฟิล์มบาง CIGS82 เมื่อเปรียบเทียบกัน ภาคตัดขวางรูปฟิล์มบาง CIGS82 มีขนาดแท่งแบบ columnar ใหญ่กว่า ฟิล์มบาง CIGS100 ดังรูปที่ 5.15 และ 5.18 ฟิล์ม CIGS100 มีความหนา ประมาณ 3.0 μm

จากที่คาดว่าการปรับเวลาในการเตรียมฟิล์ม (t1 และ t2) จะทำให้ฟิล์ม CIGS100 บางลงนั้น ผลปรากฏว่าฟิล์มที่ได้บางลงเล็กน้อย ดังนั้นในฟิล์มบาง CIGS108 จึงปรับ ลดเวลาที่ใช้ในการเตรียม (t1 และ t2) เพื่อให้ฟิล์ม CIGS บางลงอีก โดยคง $\frac{t1}{t2} = 0.61$ ตามฟิล์ม บาง CIGS100 และคงพารามิเตอร์ของอุณหภูมิทุกแหล่งระเหยให้เท่ากับฟิล์มบาง CIGS100 ตาม ตารางที่ 5.1
- ฟิล์มบาง CIGS108

ต่างๆ

ผลเปอร์เซ็นต์อะตอม Cu, In, Ga และ Se สัดส่วนองค์ประกอบ In + Ga _____ ของฟิล์มบาง CIGS108 ที่เตรียมตามตารางที่ 5.1 แสดงตามตารางที่ 5.9

——— ของฟิล์มบาง CIGS108 ทีเตรียมตามตารางที่ 5.1 แสดงตามตารางที่ 5. In + Ga

ตารางที่ 5.9 แสดงเปอร์เซ็นต์อะตอม Cu, In, Ga และ Se ของฟิล์มบาง CIGS 108 ตามตำแหน่ง

CIGS108	Cu (%)	In (%)	Ga (%)	Se (%)	Cu/(In+Ga)	Ga/(In+Ga)
1	12.89	27.34	4.42	55.36	0.41	0.14
2	11.85 📕	27.42	4.54	56.19	0.37	0.14
3	10.27	28.21	4.81	56.70	0.31	0.15
4	9.48	30.08	3.87	56.58	0.28	0.11
5	13.22	25.89	5.38	55.52	0.42	0.17

จากตารางที่ 5.9 พบว่า ฟิล์มบาง CIGS108 มีเปอร์เซ็นต์อะตอม Cu ประมาณ 9-13 % เปอร์เซ็นต์อะตอม In ประมาณ 25-30 % เปอร์เซ็นต์อะตอม Ga ประมาณ 3-5 % มีค่า 0.28 ≤ $\frac{Cu}{\ln + Ga}$ ≤ 0.42 และ 0.11 ≤ $\frac{Ga}{\ln + Ga}$ ≤ 0.17 เปอร์เซ็นต์อะตอม Cu และ Ga ใน ฟิล์มบาง CIGS108 ลดลงอย่างมาก ส่งผลให้เปอร์เซ็นต์อะตอม In เพิ่มขึ้น อันเนื่องจากการปรับ เวลาในการเตรียมฟิล์ม (t1 และ t2) แม้อุณหภูมิของแหล่งระเหยของฟิล์มบาง CIGS108 คงที่เมื่อ เทียบกับ CIGS100 แต่ผลขององค์ประกอบของธาตุในฟิล์มนั้นต่างกันสิ้นเชิง กล่าวได้ว่าการปรับ โปรไฟล์อุณหภูมิการเตรียมฟิล์ม CIGS ทั้งในแง่ของอุณหภูมิแหล่งระเหย และ เวลา นั้นส่งผลต่อ องค์ประกอบของธาตุในฟิล์มที่เตรียมได้อย่างมาก

ภาพถ่ายจากกล้อง SEM ของฟิล์มบาง CIGS108 แสดงในรูปที่ 5.19-5.20 ตำแหน่งที่ระบุสอดคล้องกับรูปที่ 5.9 ภาพถ่ายทั้งหมดของฟิล์มบาง CIGS108 แสดงดังรูปที่ ข.4 ในภาคผนวก ข



รูปที่ 5.19 แสดงลักษณะผิวหน้าของฟิล์มบาง CIGS108 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM ตำแหน่งที่ 3 มีค่า

$$\frac{Cu}{In + Ga} = 0.31$$
 และ $\frac{Ga}{In + Ga} = 0.15$



รูปที่ 5.20 แสดงลักษณะภาคตัดขวางของฟิล์มบาง CIGS108 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM ความหนา 3.5 µm

จากรูปที่ 5.19 และ 5.20 พบว่าลักษณะผิวหน้าของฟิล์มบาง CIGS108 สอดคล้องกับค่า เปอร์เซ็นต์อะตอมตามตารางที่ 5.9 ฟิล์มที่ได้มีเปอร์เซ็นต์อะตอมของ In สูง เปอร์เซ็นต์อะตอมของ Cu และ Ga ต่ำ ส่งผลให้เกรนมีขนาดเล็ก เกรนรูปร่างเป็นแผ่นเหลี่ยม ฟิล์มบาง CIGS108 ที่ได้ไม่ เป็นแท่งแบบ columnar แต่มีลักษณะซ้อนกันเป็นชั้น ส่งผลให้ฟิล์มมีการนำไฟฟ้าไม่ดี ฟิล์ม CIGS108 มีความหนาประมาณ 3.5 **µ**m

ฟิล์มบาง CIGS81, 82, 100 และ 108 ทุกตัวอย่างผิวหน้าฟิล์มมีลักษณะพรุน ผิว ขรุขระ ฟิล์มทั่วแผ่นมีองค์ประกอบของธาตุไม่สม่ำเสมอ ฟิล์มบาง CIGS ที่เตรียมได้ทั้งหมด มีแผ่น วัสดุรองรับโค้งงอ นำไปวิเคราะห์ลำบาก เป็นผลจากความร้อนที่ให้แก่แผ่นวัสดุรองรับมากเกินไป ดังนั้นในฟิล์มบาง CIGS ชุดถัดไป จะเตรียมฟิล์มโดยใช้อุณหภูมิของฮีทเตอร์ 620 ^oC นอกจากนี้ ยังลดความหนาฟิล์ม Mo ให้บางลง เพื่อให้โซเดียมจาก SLG สามารถแพร่ขึ้นมาถึงชั้นฟิล์ม CIGS ได้ง่ายขึ้น

5.3 การเตรียมฟิล์มบาง CIGS ที่อุณหภูมิฮีทเตอร์ 620 $^{\circ}$ C

ฟิล์มบาง CIGS ชุดนี้ปรับโปรไฟล์อุณหภูมิเพื่อให้ได้ฟิล์มบาง CIGS ที่บางลง องค์ประกอบของธาตุในฟิล์มดีขึ้น อุณหภูมิของฮีทเตอร์ลดลงเท่ากับ 620 °C ลดความโค้งงอของ แผ่นวัสดุรองรับ โปรไฟล์อุณหภูมิของฟิล์มบาง CIGS ต่างๆ แสดงตามตารางที่ 5.10

ตารางที่ 5.10 อุณหภูมิของแหล่งระเหย และเวลาที่ใช้ในการเตรียมฟิล์มบาง CIGS ที่อุณหภูมิของ อีทเตอร์เท่ากับ 620 °C

ตัวอย่าง	อุณหภูมิของแหล่ง	อุณหภูมิของแหล่ง	อุณหภูมิของแหล่ง	อุณหภูมิของแหล่ง	t1	t2
CIGS	ระเหย Cu (°C)	ระเหย In(°C)	ระเหย Ga ([°] C)	ระเหย Se (°C)	(m/s)	(m/s)
109	1025	780	690	183	12	19/20
116	1026	698	638	183	16	26/40
118	1026	676	618	183	15	30
125*	1026	720	590	183	11/30	15
126*	1026	720	590	183	10/50	15
127*	1026	730	590	183	12/30	15

* ผู้เตรียมฟิล์ม คือ อาจารย์ ชาญวิทย์ จิตยุทธการ ผู้ร่วมเตรียมฟิล์ม คือ นางสาว จามรี อมรโกศลพันธ์

อุณหภูมิของแหล่งระเหย Cu ของฟิล์มบาง CIGS ชุดนี้อยู่ที่ 1026 ^oC ฟิล์มบาง CIGS109, CIGS116 และ CIGS118 ปรับอุณหภูมิของแหล่งระเหย In และ Ga พร้อมทั้งเวลา โดย $\frac{t1}{t2} = 0.50 - 0.62$ ฟิล์มบาง CIGS125-127 ปรับให้อุณหภูมิของแหล่งระเหยของแต่ละธาตุ เท่ากัน ปรับเวลา ให้ $rac{ ext{t1}}{ ext{t2}} = 0.77 - 0.83$ แสดงตัวอย่างกราฟโปรไฟล์อุณหภูมิของฟิล์มบาง t2 CIGS118 และ CIGS127 ดังรูป 5.21 และ 5.22 ตามลำดับ



รูปที่ 5.21 กราฟโปรไฟล์อุณหภูมิการเตรียมฟิล์มบาง CIGS118

สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 5.22 กราฟโปรไฟล์อุณหภูมิการเตรียมฟิล์มบาง CIGS127

5.3.1 ผลการทดลองจากการตรวจสอบฟิล์มบาง CIGS ด้วยกล้อง จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกน

เมื่อลดอุณหภูมิของฮีทเตอร์ลงทำให้การโค้งงอของแผ่นวัสดุรองรับของฟิล์มชุดนี้ ลดลง ฟิล์มบางที่เตรียมขึ้นตามตารางที่ 5.10 สามารถนำมาตรวจสอบลักษณะผิวหน้าด้วยกล้อง จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกน หาเปอร์เซ็นต์อะตอมของฟิล์มบาง CIGS ด้วยวิธี EDS พร้อมทั้ง ถ่ายภาพผิวหน้าของชิ้นสารตัวอย่าง ภาพภาคตัดขวาง ตามตำแหน่งที่แสดงไว้ในรูป 5.9 สำหรับ ภาพภาคตัดขวาง จะนำชิ้นสารตัวอย่างบริเวณกลางฟิล์มบาง CIGS มาถ่าย

- ฟิล์มบาง CIGS109

60

CIGS109	Cu (%)	ln (%)	Ga (%)	Se (%)	Cu/(In+Ga)	Ga/(In+Ga)
1	13.85	22.03	10.01	54.11	0.43	0.31
2	10.28	19.69	14.11	55.92	0.30	0.42
3	9.99	18.47	15.38	56.16	0.30	0.45
4	9.99	18.63	16.12	55.25	0.29	0.46
5	13.05	21.04	14.52	55.33	0.37	0.41

ตารางที่ 5.11 แสดงเปอร์เซ็นต์อะตอม Cu, In, Ga และ Se ของฟิล์มบาง CIGS 109 ตามตำแหน่ง

ต่างๆ

จากตารางที่ 5.11 พบว่า ฟิล์มบาง CIGS109 มีเปอร์เซ็นต์อะตอม Cu ประมาณ 10-14 % เปอร์เซ็นต์อะตอม In ประมาณ 18-22 % เปอร์เซ็นต์อะตอม Ga ประมาณ 10-16 % มี ค่า 0.29 $\leq \frac{Cu}{\ln + Ga} \leq 0.43$ และ $0.31 \leq \frac{Ga}{\ln + Ga} \leq 0.46$ ฟิล์มบาง CIGS109 ยังมี องค์ประกอบของธาตุ Cu, In และ Ga ยังไม่ดี ไม่เหมาะกับการทำชั้นดูดกลืนแสงในเซลล์แสง อาทิตย์ ฟิล์มที่เตรียมได้มีองค์ประกอบของธาตุต่างๆไม่สม่ำเสมอตลอดแผ่นเช่นเดียวกับฟิล์มบาง CIGS ชุดที่แล้ว

ภาพถ่ายจากกล้อง SEM ของฟิล์มบาง CIGS109 แสดงในรูปที่ 5.23-5.24 ตำแหน่งที่ระบุสอดคล้องกับรูปที่ 5.9 ภาพถ่ายทั้งหมดของฟิล์มบาง CIGS109 แสดงดังรูปที่ ข.5 ในภาคผนวก ข

สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 5.23 แสดงลักษณะภาคตัดขวางของฟิล์มบาง CIGS109 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM ตำแหน่งที่ 1 มีค่า <u>Cu</u> In + Ga = 0.43 และ <u>Ga</u> In + Ga



รูปที่ 5.24 แสดงลักษณะภาคตัดขวางของฟิล์มบาง CIGS109 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM ตำแหน่งที่ 4 มีค่า <u>Cu</u> = 0.29 และ <u>Ga</u> = 0.46 ความหนา 5.0 μm In + Ga In + Ga

จากรูปที่ 5.23 และ 5.24 พบว่าลักษณะผิวหน้าสอดคล้องกับค่าเปอร์เซ็นต์อะตอมตามตารางที่ 5.11 กล่าวคือ ตำแหน่งที่ 1 เป็นตำแหน่งที่มีเปอร์เซ็นต์อะตอมของ Cu มากสุด และเปอร์เซ็นต์ อะตอมของ Ga น้อยสุด เมื่อเทียบกันกับตำแหน่งอื่นๆในฟิล์ม ส่งผลให้ฟิล์มแม้จะไม่เป็นแท่งแบบ columnar เนื่องจากเปอร์เซ็นต์อะตอม Cu ต่ำก็ตาม แต่ฟิล์มที่ตำแหน่งนี้ไม่ซ้อนกันเป็นซั้นๆที่ผิว เหมือนที่ตำแหน่งที่ 4 ที่ลักษณะของฟิล์มเหมือนถูกปลูกขึ้นซ้อนๆกัน เป็นผลจากมีเปอร์เซ็นต์ อะตอมของ Cu น้อยสุด และเปอร์เซ็นต์อะตอมของ Ga มากสุด ฟิล์มมีความหนาแตกต่างกันตาม ตำแหน่ง ตำแหน่งที่ 1 มีความหนา 4.0 μm ตำแหน่งที่ 4 มีความหนา 5.0 μm

ดังนั้นในฟิล์มบาง CIGS116 จึงปรับโปรไฟล์อุณหภูมิให้อุณหภูมิของ In และ Ga ลดลง เพื่อให้องค์ประกอบของธาตุ In และ Ga ลดลง ส่งผลให้เพิ่มองค์ประกอบของธาตุ Cu ขณะ เดียวกันก็ ปรับเวลาที่ใช้ในการเตรียม (t1 และ t2) ตามตารางที่ 5.11

- ฟิล์มบาง CIGS116

ผลเปอร์เซ็นต์อะตอม Cu, In, Ga และ Se สัดส่วนองค์ประกอบ <u>Cu</u> และ In+Ga ของฟิล์มบาง CIGS116 แสดงตามตารางที่ 5.12

In+Ga

ต่างๆ

ตารางที่ 5.12 แสดงเปอร์เซ็นต์อะตอม Cu, In, Ga และ Se ของฟิล์มบาง CIGS 116 ตามตำแหน่ง

			SACAL			
CIGS116	Cu (%)	In (%)	Ga (%)	Se (%)	Cu/(In+Ga)	Ga/(In+Ga)
1	15.10	6.46	23.97	54.50	0.49	0.79
2	17.05	11.70	25.00	45.39	0.45	0.71
3	14.14	6.10	25.13	54.64	0.45	0.81
4	18.38	9.45	21.71	50.47	0.59	0.70
5	18.81	7.67	21.25	52.26	0.65	0.74

จากตารางที่ 5.12 พบว่า ฟิล์มบาง CIGS116 มีเปอร์เซ็นต์อะตอม Cu ประมาณ 14-18 % เปอร์เซ็นต์อะตอม In ประมาณ 6-11 % เปอร์เซ็นต์อะตอม Ga ประมาณ 21-25 % มีค่า 0.45 ≤ $\frac{Cu}{\ln + Ga}$ ≤ 0.65 และ 0.70 ≤ $\frac{Ga}{\ln + Ga}$ ≤ 0.81 ฟิล์มบาง CIGS116 เป็นฟิล์ม High Ga เป็นผลจากการปรับโปรไฟล์อุณหภูมิให้อุณหภูมิของ In และ Ga ลดลง ส่งผลให้เปอร์เซ็นต์ อะตอม Cu เพิ่มขึ้น แต่ในขณะเดียวกันเปอร์เซ็นต์อะตอม In ลดลงมากจนส่งผลให้เปอร์เซ็นต์ อะตอม Ga ก็เพิ่มขึ้นมากโดยอัตโนมัติ ฟิล์มที่เตรียมได้มีองค์ประกอบของธาตุต่างๆไม่สม่ำเสมอ ตลอดแผ่น ภาพถ่ายจากกล้อง SEM ของฟิล์มบาง CIGS116 แสดงในรูปที่ 5.25-5.26 ตำแหน่งที่ระบุสอดคล้องกับรูปที่ 5.9 ภาพถ่ายทั้งหมดของฟิล์มบาง CIGS116 แสดงดังรูปที่ ข.6 ในภาคผนวก ข



รูปที่ 5.25 แสดงลักษณะผิวหน้าของฟิล์มบาง CIGS116 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM ตำแหน่งที่ 2



รูปที่ 5.26 แสดงลักษณะภาคตัดขวางของฟิล์มบาง CIGS116 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM ตำแหน่งที่ 5

จากรูปที่ 5.25 พบว่าลักษณะผิวหน้าของฟิล์มบาง CIGS116 สอดคล้องกับค่าเปอร์เซ็นต์อะตอม ตามตารางที่ 5.12 ฟิล์มที่ได้มีเปอร์เซ็นต์อะตอมของ Ga สูง เปอร์เซ็นต์อะตอมของ In ต่ำ ส่งผลให้ เกรนรูปร่างเป็นแผ่นเหลี่ยมใหญ่ เป็นลักษณะของฟิล์ม High Ga ฟิล์มบาง CIGS116 ที่ได้ไม่เป็น แท่งแบบ columnar ฟิล์มบาง CIGS116 มีความหนาประมาณ 3.25 **μ**m

ดังนั้นในฟิล์มบาง CIGS118 จึงปรับโปรไฟล์อุณหภูมิให้อุณหภูมิของ In และ Ga ลดลง เพื่อให้องค์ประกอบของธาตุ Ga ลดลง ขณะเดียวกันก็ ปรับเวลาที่ใช้ในการเตรียม (t1 และ t2) ตามตารางที่ 5.11

- ฟิล์มบ<mark>าง CIGS11</mark>8

ตารางที่ 5.13 แสดงเปอร์เซ็นต์อะตอม Cu, In, Ga และ Se ของฟิล์มบาง CIGS 118 ตามตำแหน่ง ต่างๆ

	1		S ALALA			
CIGS118	Cu (%)	In (%)	Ga (%)	Se (%)	Cu/(In+Ga)	Ga/(In+Ga)
1	15.80	7.53	22.55	54.11	0.53	0.75
2	13.56	7.03	24.47	54.94	0.43	0.78
3	13.52	7.08	24.69	54.72	0.43	0.78
4	13.65	6.67	22.34	57.35	0.47	0.77
5	13.91	8.33	23.28	54.48	0.44	0.74

จากตารางที่ 5.13 พบว่า ฟิล์มบาง CIGS118 มีเปอร์เซ็นต์อะตอม Cu ประมาณ 13-15 % เปอร์เซ็นต์อะตอม In ประมาณ 6-8 % เปอร์เซ็นต์อะตอม Ga ประมาณ 22-24 % มีค่า 0.43 ≤ $\frac{Cu}{\ln + Ga}$ ≤ 0.53 และ 0.74 ≤ $\frac{Ga}{\ln + Ga}$ ≤ 0.78 เห็นได้ชัดว่าการปรับโปรไฟล์ อุณหภูมิชุดนี้ไม่ส่งผลต่อเปอร์เซ็นต์อะตอมของฟิล์มบาง CIGS118 ฟิล์มยังคงเป็นฟิล์ม High Ga เช่นเดียวกับ ฟิล์มบาง CIGS116

ภาพถ่ายจากกล้อง SEM ของฟิล์มบาง CIGS118 แสดงในรูปที่ 5.27-5.28 ตำแหน่งที่ระบุสอดคล้องกับรูปที่ 5.9 ภาพถ่ายทั้งหมดของฟิล์มบาง CIGS118 แสดงดังรูปที่ ข.7 ในภาคผนวก ข

65



รูปที่ 5.27 แสดงลักษณะผิวหน้าของฟิล์มบาง CIGS118 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM ตำแหน่งที่ 2





จากรูปที่ 5.27 ลักษณะผิวหน้าของฟิล์มที่ได้กลับมีเกรนที่มีรูปร่างเหลี่ยมลดลงจากฟิล์มบาง CIGS116 ทั้งที่องค์ประกอบของธาตุในฟิล์มบาง CIGS116 และ 118 ใกล้เคียวกัน กลับไม่มี ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นใน CIGS118 รูปร่างเกรนเป็นก้อนมากขึ้น ขนาดเกรน ≈ 1 µmภาพ ภาคตัดขวางที่ได้แม้ว่า ไม่เป็นแท่งแบบ columnar แต่ความหนาของฟิล์มบาง CIGS118 บางลง เท่ากับ 2.5 **µ**m

จากฟิล์มบาง CIGS ที่เตรียมขึ้นใน 3 ตัวอย่างแรก คือ CIGS109, CIGS116 และ CIGS118 พบว่า ฟิล์มบางทุกตัวยังมีองค์ประกอบของธาตุไม่เหมาะกับการทำชั้นดูดกลืนแสงใน เซลล์แสงอาทิตย์ อัตราส่วนของ $\frac{t1}{t2}$ ที่ใช้เตรียมฟิล์มบาง CIGS 3 ตัวอย่างมีค่า = 0.50 - 0.62 ดังนั้นในชุด CIGS125, CIGS126 และ CIGS127 จะปรับให้อัตราส่วนของ $\frac{t1}{t2}$ = 0.77 - 0.83 ขณะเดียวกันก็ปรับโปรไฟล์อุณหภูมิของแหล่งระเหย Ga และแหล่งระเหย In เพื่อให้ฟิล์มบางที่ได้ มีองค์ประกอบของธาตุดีขึ้น ตามตารางที่ 5.10

> II. ฟิล์มบาง CIGS ที่เตรียมขึ้นโดยใช้ ^{t1}/₋ = 0.77 - 0.83 t2

- ฟิล์มบาง CIGS125

ผลเปอร์เซ็นต์อะตอม Cu, In, Ga และ Se สัดส่วนองค์ประกอบ —— และ In+Ga

Ga _____ ของฟิล์มบาง CIGS125 แสดงตามตารางที่ 5.14 In + Ga

ตารางที่ 5.14 แสดงเปอร์เซ็นต์อะตอม Cu, In, Ga และ Se ของฟิล์มบาง CIGS 125 ตามตำแหน่ง ต่างๆ

CIGS125	Cu (%)	In (%)	Ga (%)	Se (%)	Cu/(In+Ga)	Ga/(In+Ga)
1	30.81	12.40	8.40	48.39	1.48	0.40
2	27.78	13.32	10.00	48.91	1.19	0.43
3	24.04	13.87	11.89	50.20	0.93	0.46
4	25.11	15.76	9.78	49.34	0.98	0.39
5	28.22	11.30	11.08	49.39	1.26	0.50

จากตารางที่ 5.14 พบว่า ฟิล์มบาง CIGS125 มีเปอร์เซ็นต์อะตอม Cu ประมาณ 24-30 % เปอร์เซ็นต์อะตอม In ประมาณ 11-15 % เปอร์เซ็นต์อะตอม Ga ประมาณ 9-12 % มีค่า $0.93 \leq \frac{Cu}{\ln + Ga} \leq 1.48$ และ $0.39 \leq \frac{Ga}{\ln + Ga} \leq 0.50$ เปอร์เซ็นต์อะตอมของ Cu เพิ่มขึ้น เห็นได้ชัดว่ามาจากการปรับอุณหภูมิของแหล่งระเหย In และ Ga รวมทั้งเวลา ฟิล์มบาง CIGS125 ยังมีเปอร์เซ็นต์อะตอมของ Cu และ Ga สูงไป ส่วนเปอร์เซ็นต์อะตอมของ In ยังต่ำไป

ภาพถ่ายจากกล้อง SEM ของฟิล์มบาง CIGS125 แสดงในรูปที่ 5.29-5.31 ตำแหน่งที่ระบุสอดคล้องกับรูปที่ 5.9 ภาพถ่ายทั้งหมดของฟิล์มบาง CIGS125 แสดงดังรูปที่ ข.8 ในภาคผนวก ข



รูปที่ 5.29 แสดงลักษณะผิวหน้าของฟิล์มบาง CIGS125 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM ตำแหน่งที่ 2



รูปที่ 5.30 แสดงลักษณะผิวหน้าของฟิล์มบาง CIGS125 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM ตำแหน่งที่ 3



รูปที่ 5.31 แสดงลักษณะภาคตัดขวางของฟิล์มบาง CIGS125 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM ความหนา 2.0 μm

จากรูปที่ 5.29 และ 5.30 พบว่าลักษณะผิวหน้าของฟิล์มบาง CIGS125 สอดคล้องกับค่า เปอร์เซ็นต์อะตอมตามตารางที่ 5.14 ตำแหน่งที่ 2 ฟิล์มที่ได้มีเปอร์เซ็นต์อะตอมของ Cu สูงจน <u>Cu</u>/n+Ga ตำแหน่งที่ 3 ฟิล์มที่ได้มีเปอร์เซ็นต์อะตอมของ Cu สูงแต่ <u>Cu</u>/n+Ga กว่าตำแหน่งที่ 2 เกรนรูปร่างเป็นก้อนแยกไม่ชัด ฟิล์มบาง CIGS125 ไม่มีลักษณะซ้อนกันเป็นชั้น มีความหนาประมาณ 2.0 **μ**m

ดังนั้นในฟิล์มบาง CIGS126 จึงคงอุณหภูมิของแหล่งระเหยทุกแหล่งไว้ ปรับแต่ เวลาที่ใช้ในการเตรียม t1 ให้ลดลงเพื่อลดองค์ประกอบของธาตุ Cu ตามตารางที่ 5.10

- ฟิล์มบาง CIGS126

ผลเปอร์เซ็นต์อะตอม Cu, In, Ga และ Se สัดส่วนองค์ประกอบ —— และ In+Ga —— ของฟิล์มบาง CIGS126 แสดงตามตารางที่ 5.15

In 🕂 Ga

CIGS126	Cu (%)	ln (%)	Ga (%)	Se (%)	Cu/(In+Ga)	Ga/(In+Ga)
1	24.24	15.47	9.82	50.47	0.96	0.39
2	24.24	14.48	11.03	50.26	0.95	0.43
3	22.47	14.39	11.78	51.36	0.86	0.45
4	23.58	16.20	9.86	50.36	0.91	0.38
5	25.47	12.50	12.16	49.87	1.03	0.49

ตารางที่ 5.15 แสดงเปอร์เซ็นต์อะตอม Cu, In, Ga และ Se ของฟิล์มบาง CIGS 126 ตามตำแหน่ง

ต่างๆ

จากตารางที่ 5.15 พบว่า ฟิล์มบาง CIGS126 มีเปอร์เซ็นต์อะตอม Cu ประมาณ 22-25 % เปอร์เซ็นต์อะตอม In ประมาณ 12-16 % เปอร์เซ็นต์อะตอม Ga ประมาณ 9-12 % มีค่า 0.86 ≤ $\frac{Cu}{\ln + Ga}$ ≤ 1.03 และ 0.38 ≤ $\frac{Ga}{\ln + Ga}$ ≤ 0.49 เปอร์เซ็นต์อะตอมของ Cu ลดลง เนื่องจากการปรับเวลา t1 ลดลง ฟิล์มบาง CIGS126 ยังมีเปอร์เซ็นต์อะตอมของ Cu และ Ga สูง ไป ส่วนเปอร์เซ็นต์อะตอมของ In ยังต่ำไป แต่โดยรวมการปรับโปรไฟล์อุณหภูมิของฟิล์มตัวอย่างนี้ เป็นไปตามที่คาดหมาย

ภาพถ่ายจากกล้อง SEM ของฟิล์มบาง CIGS126 แสดงในรูปที่ 5.32-5.34 ตำแหน่งที่ระบุสอดคล้องกับรูปที่ 5.9 ภาพถ่ายทั้งหมดของฟิล์มบาง CIGS126 แสดงดังรูปที่ ข.9 ในภาคผนวก ข



รูปที่ 5.32 แสดงลักษณะผิวหน้าของฟิล์มบาง CIGS126 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM ตำแหน่งที่ 4



รูปที่ 5.33 แสดงลักษณะผิวหน้าของฟิล์มบาง CIGS126 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM ตำแหน่งที่ 5



รูปที่ 5.34 แสดงลักษณะภาคตัดขวางของฟิล์มบาง CIGS126 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM ความหนา 1.50 **µ**m

จากรูปที่ 5.32 และ 5.33 พบว่าลักษณะผิวหน้าของฟิล์มบาง CIGS126 สอดคล้องกับค่า เปอร์เซ็นต์อะตอมตามตารางที่ 5.15 ตำแหน่งที่ 4 ฟิล์มที่ได้มีเปอร์เซ็นต์อะตอมของ Cu สูงแต่ $\frac{Cu}{\ln + \text{Ga}} = 0.91 ส่งผลให้เกรนมีขนาดใหญ่ถึง 1.5 μm เกรนรูปร่างเป็นก้อนติดๆกันแยกไม่ชัด$ ฟิล์มบาง CIGS126 ที่ได้บางเกินไปเกิดจากการลดเวลา t1 มากไป ดังนั้นในฟิล์ม บาง CIGS127 จึงปรับแต่เวลาที่ใช้ในการเตรียม t1 ให้เพิ่มขึ้น และเพิ่มอุณหภูมิของแหล่งระเหย In เพื่อเพิ่มองค์ประกอบของธาตุ In และ <u>Cu</u> ไม่เกิน 1 ตามตารางที่ 5.10 In **+** Ga

- ฟิล์มบาง CIGS127

ผลเปอร์เซ็นต์อะตอม Cu, In, Ga และ Se สัดส่วนองค์ประกอบ <u>Ga</u> ของฟิล์มบาง CIGS127 แสดงตามตารางที่ 5.16 In + Ga

ตารางที่ 5.16 แสดงเปอร์เซ็นต์อะตอม Cu, In, Ga และ Se ของฟิล์มบาง CIGS 127 ตามตำแหน่ง

CIGS127	Cu (%)	In (%)	Ga (%)	Se (%)	Cu/(In+Ga)	Ga/(In+Ga)
1	24.42	15.64	9.85	50.09	0.96	0.39
2	24.01	15.71	10.35	49.93	0.92	0.40
3	24.23	15.78	9.93	50.05	0.94	0.39
4	23.97	14.14	11.59	50.30	0.93	0.45
5	21.77	18.15	9.26	50.83	0.80	0.34

ต่างๆ

จากตารางที่ 5.16 พบว่า ฟิล์มบาง CIGS127 มีเปอร์เซ็นต์อะตอม Cu ประมาณ 21-24 % เปอร์เซ็นต์อะตอม In ประมาณ 14-18 % เปอร์เซ็นต์อะตอม Ga ประมาณ 9-11 % มีค่า 0.80 ≤ $\frac{Cu}{\ln + Ga}$ ≤ 0.96 และ 0.39 ≤ $\frac{Ga}{\ln + Ga}$ ≤ 0.45 เปอร์เซ็นต์อะตอมของ In เพิ่มขึ้น เปอร์เซ็นต์อะตอมของ Cu ลดลง เนื่องจากการอุณหภูมิของแหล่งระเหย In ซึ่งสมดุลกับการปรับ เวลา t1 เพิ่มขึ้น ทำให้ฟิล์มบาง CIGS127 มีเปอร์เซ็นต์อะตอมของ Cu ที่พอเหมาะ ส่วนเปอร์เซ็นต์ อะตอมของ In ต่ำไป และเปอร์เซ็นต์อะตอม Ga สูงไป แต่โดยรวมการปรับโปรไฟล์อุณหภูมิของ ฟิล์มตัวอย่างนี้เป็นไปตามที่คาดหมาย ภาพถ่ายจากกล้อง SEM ของฟิล์มบาง CIGS127 แสดงในรูปที่ 5.35-5.37 ตำแหน่งที่ระบุสอดคล้องกับรูปที่ 5.9 ภาพถ่ายทั้งหมดของฟิล์มบาง CIGS127 แสดงดังรูปที่ ข.10 ในภาคผนวก ข



รูปที่ 5.35 แสดงลักษณะผิวหน้าของฟิล์มบาง CIGS127 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM ตำแหน่งที่ 3



รูปที่ 5.36 แสดงลักษณะผิวหน้าของฟิล์มบาง CIGS127 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM ตำแหน่งที่ 5



รูปที่ 5.37 แสดงลักษณะภาคตัดขวางของฟิล์มบาง CIGS127 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM ความหนา 1.8 **µ**m

จากรูปที่ 5.35 และ 5.36 พบว่าลักษณะผิวหน้าสอดคล้องกับค่าเปอร์เซ็นต์อะตอมตามตารางที่ 5.16 กล่าวคือ ตำแหน่งที่ 3 เป็นตำแหน่งที่มีเปอร์เซ็นต์อะตอมของ Cu สูง ส่งผลให้เกรนมีขนาด ใหญ่ตั้งแต่ 1-1.5 μm เกรนมีรูปร่างเป็นก้อนกลม ขณะที่ตำแหน่งที่ 5 เป็นตำแหน่งที่มี <u>Cu</u> In + Ga แบบ columnar ก็ตาม แต่ฟิล์มบาง CIGS127 ไม่ซ้อนกันเป็นชั้นๆที่ผิว ฟิล์มมีความหนา 1.8 μm

ฟิล์มบาง CIGS109, 116, 118 และ CIGS125-126 ทุกตัวอย่างผิวหน้าฟิล์มมี ลักษณะพรุน ผิวขรุขระ ฟิล์มทั่วแผ่นมีองค์ประกอบของธาตุไม่สม่ำเสมอ ฟิล์มบาง CIGS 125-127 ใช้ $\frac{t1}{t2} = 0.72$ -0.83 พบว่า ทั้ง 3 ตัวอย่าง มีองค์ประกอบของธาตุ Cu เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และ ความหนาของฟิล์มบาง CIGS = 1.8-2.2 μm ความหนาของฟิล์มลดลงเมื่อเทียบกับฟิล์มบาง CIGS 109, 116 และ 118 ซึ่งใช้ $\frac{t1}{t2} = 0.50$ -0.62 ภาพภาคตัดขวางฟิล์มบาง CIGS 125-127 ไม่ มีชั้นซ้อนกันบนผิว มีองค์ประกอบของธาตุ Cu ที่ดี แต่องค์ประกอบของธาตุ In ต่ำไปเล็กน้อย ส่วน องค์ประกอบของธาตุ Ga สูงไป ดังนั้นในฟิล์มบาง CIGS230 ตัวอย่างต่อไปจึงมีการปรับโปรไฟล์ อุณหภูมิดังจะกล่าวต่อไปในหัวข้อ 5.4

5.3.2 ผลการทดลองจากการตรวจสอบฟิล์มบาง CIGS ด้วยวิธีการ เลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์

ฟิล์มบางที่เตรียมขึ้นตามตารางที่ 5.10 นำมาตรวจสอบโครงสร้างผลึกด้วยเครื่อง X-Ray Diffractometer (XRD) ทำให้ทราบลักษณะของแบบอย่างการเลี้ยวเบน (Diffraction pattern) ของฟิล์มบาง CIGS ข้อมูลที่ได้จากการวัดจะอยู่ในรูปแบบ (*.RD) เมื่อนำข้อมูลมาแปลง ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Rietica จะทราบ มุม 200, ระนาบของผลึก, ค่าคงตัวแลตติช (Lattice constant) a และ c แบบอย่างการเลี้ยวเบนของฟิล์มบาง CIGS109 แสดงในรูปที่ 5.38



รูปที่ 5.38 แบบอย่างการเลี้ยวเบนจากการวัดด้วยวิธีการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของ CIGS109

จากรูปที่ 5.38 พบว่า ฟิล์มบาง CIGS109 มีโครงสร้างผลึกแบบซาลโคไพไรต์ มี ระนาบ (112) เป็นลักษณะเด่น สำหรับฟิล์มบาง CIGS ตัวอย่างอื่นๆอันได้แก่ CIGS116, CIGS118, CIGS125, CIGS126 และ CIGS127 ต่างก็มีโครงสร้างผลึกแบบซาลโคไฟไรต์ มี ระนาบ (112) เป็นลักษณะเด่นเช่นเดียวกันทั้งหมด แบบอย่างการเลี้ยวเบนของฟิล์มบาง CIGS116, CIGS118, CIGS125, CIGS126 และ CIGS127 ทั้งหมดแสดงไว้ในรูปที่ ค.1 - ค.5 ในภาคผนวก ค ส่วนค่าคงตัวแลตติช a และ c ของฟิล์มบาง CIGS ดังกล่าวที่คำนวณได้ แสดง ตามตารางที่ 5.17

ตัวอย่าง	a (🖧)	с (🖧)	c/a				
CIGS109	5.7716	11.5509	2.0013				
CIGS116	5.7550	11.5201	2.0017				
CIGS118	5.6998	11.6149	2.0378				
CIGS125	5.6468	11.4831	2.0336				
CIGS126	5.7222	11.7043	2.0454				
CIGS127	5.6799	11.4298	2.0123				

ตารางที่ 5.17 ค่าคงตัวแลตติช a และ c ของฟิล์มบาง CIGS109, CIGS116, CIGS118, CIGS125, CIGS126 และ CIGS127

จากตารางที่ 5.17 ฟิล์มบาง CIGS ที่เตรียมได้ทั้ง 6 ตัวอย่าง มีค่าคงตัวแลตติช a = 5.6468 – 5.7716 **&** ค่าคงตัวแลตติช c = 11.4298 -11.7043 **&** และ ค่า c/a = 2.0013 - 2.0454

5.4 การเตรียมฟิล์มบาง CIGS ที่อุณหภูมิฮีทเตอร์ 600 $^{\circ}$ C

หลังจากการเตรียมฟิล์มบาง CIGS ไประยะหนึ่ง ตำแหน่งของแหล่งระเหยต่างๆ จะขยับที่ ดังนั้นจึงต้องมีการปรับแหล่งระเหย Cu, In และ Ga ให้ตรงศูนย์กลาง ทำการเตรียมฟิล์ม บาง CIGS230 ให้อุณหภูมิของฮีทเตอร์เท่ากับ 600 °C มีรายละเอียดตามตารางที่ 5.18

ตารางที่ 5.18 อุณหภูมิของแหล่งระเหย และเวลาที่ใช้ในการเตรียมฟิล์มบาง CIGS230 ที่อุณหภูมิ ของฮีทเตอร์เท่ากับ 600 °C

ตัวอย่าง	อุณหภูมิของ <mark>แห</mark> ล่ง	อุณหภูมิของแหล่ง	อุณหภูมิของแหล่ง	อ <mark>ุณหภูมิของแหล่ง</mark>	t1	t2
CIGS	ระเหย Cu ([°] C)	ระเหย In ([°] C)	ระเหย Ga ([°] C)	ระเหย Se ([°] C)	(m)	(m)
230	1026	725	590	183	12	15

โปรไฟล์อุณหภูมิของ CIGS230 ใช้ค่า $rac{ ext{t1}}{ ext{t2}}= 0.8$ เป็นผลจากการตรวจสอบฟิล์มบาง CIGS125t2

127

5.4.1 ผลการทดลองจากการตรวจสอบฟิล์มบาง CIGS ด้วยกล้อง จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกน

สำหรับฟิล์มบาง CIGS230 เป็นฟิล์มบาง CIGS ตัวแรก หลังจากการปรับแหล่ง ระเหยที่เอียงให้เข้าศูนย์กลาง จากการวัดสัดส่วนอะตอมขององค์ประกอบในฟิล์มบาง CIGS ที่ ผ่านๆมา ทำให้ทราบว่า ฟิล์มบาง CIGS ที่เตรียมได้นั้นมีความไม่สม่ำเสมอ ดังนั้นในฟิล์มบาง CIGS230 นี้ จึงนำตัวอย่างชิ้นสารของฟิล์มบางนี้ไปวัด EDS และ ถ่ายภาพด้วยกล้อง SEM ให้ กระจายทั่วทั้งแผ่น

สำหรับการวัดโฟตอนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบาง CIGS ที่เตรียมขึ้นมานั้น จะตัดชิ้น สารตัวอย่างบนฟิล์มบาง CIGS ขนาดประมาณ 0.5x0.5cm²ออกมาจากตำแหน่งดังรูปที่ 5.39 แล้วจึงนำไปทำการวัดเพื่อคำนวณหาเปอร์เซ็นต์อะตอม Cu, In, Ga และ Se สัดส่วนองค์ประกอบ ฟิล์ม <u>Cu</u> และ <u>Ga</u> ของแต่ละตำแหน่งบนฟิล์มบาง พร้อมทั้งถ่ายภาพผิวหน้าของชิ้น in+Ga และ <u>In+Ga</u> ของแต่ละตำแหน่งบนฟิล์มบาง พร้อมทั้งถ่ายภาพผิวหน้าของชิ้น สารตัวอย่าง ภาพภาคตัดขวาง ด้วยกล้อง SEM ใช้กำลังขยาย 10,000 เท่า สำหรับภาพภาคตัด ขวาง จะนำชิ้นสารตัวอย่างบริเวณกลางฟิล์มบาง CIGS มาถ่าย



รูปที่ 5.39 แสดงตำแหน่งชิ้นสารตัวอย่างที่วัดโฟตอนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบาง CIGS230

- ฟิล์มบาง CIGS230

ผลเปอร์เซ็นต์อะตอม Cu, In, Ga และ Se สัดส่วนองค์ประกอบ — In + Ga — ______ ของฟิล์มบาง CIGS230 ที่เตรียมตามตารางที่ 5.18 แสดงตามตารางที่ 5.19 In + Ga

			1			1
CIGS230	Cu (%)	In (%)	Ga (%)	Se (%)	Cu/(In+Ga)	Ga/(In+Ga)
1	23.81	21.85	5.55	48.79	0.87	0.20
2	21.39	22.89	5.99	79.74	0.74	0.21
3	18.79	24.35	5.94	50.91	0.62	0.20
4	19.63	24.53	5.49	50.35	0.65	0.18
5	23.56	21.02	6.38	49.04	0.86	0.23
6	21.19	23.81	5.51	49.49	0.75	0.19
7	18.71	24.14	6.19	50.96	0.62	0.20
8	23.55	21.19	6.26	49.01	0.86	0.23
9	21.03	22.27	6.54	50.16	0.73	0.23
10	29.21	18.52	5.19	47.09	1.23	0.22
11	15.58	26.95	5.69	51.77	0.48	0.17
12	21.28	22.03	6.86	49.83	0.74	0.24
13	21.02	24.37	5.07	49.54	0.71	0.17

ตารางที่ 5.19 แสดงเปอร์เซ็นต์อะตอม Cu, In, Ga และ Se ของฟิล์มบาง CIGS230 ตามตำแหน่ง

ในรูปที่ 5.39

จากตารางที่ 5.19 พบว่า ฟิล์มบาง CIGS230 มีองค์ประกอบของธาตุต่างๆ กระจายทั่วแผ่น ตำแหน่งที่ 10 เป็นตำแหน่งที่มีเปอร์เซ็นต์อะตอมของ Cu สูงสุด และ ตำแหน่งที่ 11 เป็นตำแหน่งที่มีเปอร์เซ็นต์อะตอมของ Cu ต่ำสุด เนื่องจากเป็นตำแหน่งที่อยู่ใกล้ และ ไกล แหล่งระเหย Cu ตามลำดับ ในทางกลับกันตำแหน่งที่10 เป็นตำแหน่งที่มีเปอร์เซ็นต์อะตอมของ In ต่ำสุด และ ตำแหน่งที่ 11 เป็นตำแหน่งที่มีเปอร์เซ็นต์อะตอมของ In สูงสุด เพราะแหล่งระเหย In อยู่ตรงข้ามกับแหล่งระเหย Cu

ถ้าไม่รวมสองตำแหน่งที่กล่าวมา โดยรวมเปอร์เซ็นต์อะตอม Cu มีค่าตั้งแต่ 18-23 % เปอร์เซ็นต์อะตอม In ประมาณ 21-24 % เปอร์เซ็นต์อะตอม Ga ประมาณ 5-6 % มีค่า $0.62 \leq \frac{Cu}{\ln + Ga} \leq 0.87$ และ $0.17 \leq \frac{Ga}{\ln + Ga} \leq 0.24$ จากที่กล่าวมาแล้ว ฟิล์มบาง CIGS ที่นำไปพัฒนาเป็นเซลล์แสงอาทิตย์ที่ดีนั้นมีสัดส่วนของ $\frac{Cu}{\ln + Ga}$ อยู่ระหว่าง 0.6-0.9, $\frac{Ga}{\ln + Ga}$ อยู่ระหว่าง 0.2-0.3 และมีองค์ประกอบของธาตุ Cu อยู่ระหว่าง 22-24% ของฟิล์มบาง CIGS ^[4] ดังนั้นฟิล์มบาง CIGS230 จึงเหมาะสำหรับการเตรียมเป็นชั้นดูดกลืนแสงในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด ฟิล์มบาง CIGS

ภาพถ่ายทั้งหมดของฟิล์มบาง CIGS230 แสดงดังรูปที่ ข.11 ในภาคผนวก ข โดย แต่ละตำแหน่งจะสอดคล้องกับองค์ประกอบของธาตุตามตารางที่ 5.19 ภาพถ่ายภาคตัดขวางของ ฟิล์มบาง CIGS230 แสดงดังรูป



รูปที่ 5.40 แสดงลักษณะภา<mark>คตัดขวางของฟิล์ม</mark>บาง CIGS230 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM ความหนา 2.3 μm

ฟิล์มบาง CIGS230 ไม่มีการซ้อนเป็นชั้นบนผิว ฟิล์มที่ได้มีลักษณะเป็นแท่งแบบ columnar ขนาด เล็ก เนื่องจากตำแหน่งที่ถ่ายภาพภาคตัดขวางอยู่บริเวณกลางฟิล์มมี Cu In+Ga ความหนาประมาณ 2.3 μm

ตัวอย่างต่อไปเป็นการเตรียมเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง CIGS ตามโปรไฟล์ อุณหภูมิของฟิล์มบาง CIGS230

5.4.2 ผลการทดลองจากการตรวจสอบฟิล์มบาง CIGS ด้วยวิธีการ เลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์

ฟิล์มบาง CIGS230 ที่เตรียมขึ้นตามตารางที่ 5.18 นำมาตรวจสอบโครงสร้าง ผลึกด้วยเครื่อง X-Ray Diffractometer (XRD) ทำให้ทราบลักษณะแบบอย่างการเลี้ยวเบน



(Diffraction pattern) ของฟิล์มบาง CIGS และข้อมูล มุม 2heta, ระนาบของผลึก, ค่าคงตัวแลตติช



รูปที่ 5.41 แบบอย่างการเลี้ยวเบนจากการวัดด้วยวิธีการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของ CIGS230

จากรูปที่ 5.39 พบว่า ฟิล์มบาง CIGS230 มีโครงสร้างผลึกแบบชาลโคไพไรต์ มี ระนาบ (112) เป็นลักษณะเด่น ส่วนค่าคงตัวแลตติช a และ c ของฟิล์มบาง CIGS230 ที่คำนวณ ได้ แสดงตามตารางที่ 5.20

ตารางที่ 5.20 ค่าคงตัวแลตติช a และ c ของฟิล์มบาง CIGS230

ตัวอย่าง	a (🖧)	c (🖧)	c/a
CIGS230	5.7127	11.5690	2.0251

⁶5.5 การเตรียมเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง Cu(In,Ga)Se₂

การเตรียมเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง Cu(In,Ga)Se₂ จะทำให้สามารถตรวจ สอบ และวัดลักษณะเฉพาะของกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ (I-V Characteristics) ทำให้ ทราบค่าต่างๆ ดังนี้ ประสิทธิภาพการแปลงพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า (Conversion efficiency ; **η**) ความต่างศักย์ไฟฟ้าวงจรเปิด (Open circuit voltage ; V_{oc}) กระแสไฟฟ้าลัดวงจร (Short circuit current ; J_{sc}) และ ฟิลแฟคเตอร์ (Fill factor ; FF) สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง CIGS ที่ศึกษาในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีโครงสร้างดัง รูปที่ 5.42



สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

→ Ni/Al/Ni (200 🖧	√2 µ m/200	K)
ZnO (Al) 5000 &		
i-ZnO 500 🖧		
CdS 500 🖧		
CIGS 2-3 µm		
Mo 0.5-1 μm		
กระจกโซดาไลม์ 2 mm		

รูปที่ 5.42 โครงสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง CIGS

โดยแต่ละชั้นของเซลล์แสงอาทิตย์จะมีวิธีในการเตรียมฟิล์มดังนี้

- ชั้น Mo เตรียมโดยวิธีดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริง
- ชั้น CIGS เตรียมโดยวิธีระเหยร่วม
- ชั้น CdS เตรียมโดยวิธีเคลือบอาบสารเคมี
- ชั้น i-ZnO และ ZnO (AI) เตรียมโดยวิธีอาร์เอฟแมกนีตรอนสปัตเตอริง
- ชั้น Ni/Al/Ni เตรียมโดยวิธีระเหย

สำหรับ วิธีเตรียมแผ่นวัสดุรองรับ (SLG/Mo) และ การเตรียมชั้น CIGS โดยวิธี ระเหยร่วม ได้กล่าวรายละเอียดไปแล้วในหัวข้อที่ 5.1 และ บทที่ 3 ตามลำดับ

5.5.1 การเตรียม CdS โดยวิธีเคลือบอาบสารเคมี ^[26]

CdS (Cadmium Sulfide) เป็นชั้นกันชน (Buffer) กั้นระหว่างฟิล์มบาง CIGS กับ ฟิล์มบาง i-ZnO/ZnO(Al) เป็นชั้นที่ทำให้เกิดรอยต่อวิวิธพันธ์ (Heterojunction) ในเซลล์แสง อาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง CIGS ชนิดการนำไฟฟ้าเป็นแบบเอ็น เตรียมด้วยวิธีอาบเคลือบสารเคมี (Chemical bath deposition ; CBD) เป็นกระบวนการทางเคมีใช้สารตั้งต้น คือ แคดเมียมซัลเฟต (CdSO₄) แอมโมเนีย (NH₃) และ ไทโอยูเรีย (NH₂CSNH₂) ทำปฏิกิริยากันที่อุณหภูมิที่เหมาะสม แล้วได้ผลิตภัณฑ์เป็น แคดเมียมซัลไฟด์ (CdS) เขียนเป็นการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ดังสมการ

$$\left[Cd(NH_{3})_{4}\right]^{2+} + NH_{2}CSNH_{2} + 2OH^{-} \rightarrow CdS + 4NH_{3} + CH_{2}N_{2} + 2H_{2}O \qquad (5.1)$$

โดย $\left[Cd(NH_3)_4 \right]^{2+}$ คือ Tetraamminecadmiun ion เกิดจากการทำปฏิกิริยากันระหว่าง Cd^{2+} ที่แตกตัวจาก CdSO₄ กับสารละลาย NH₃ ที่เกินพอ

 OH^- คือ Hydroxide ion เกิดจากการแตกตัวของสารละลาย NH_3 ตามสมการ $NH_3 + H_2O \rightarrow NH_4^+ + OH^-$

ใช้เวลาในการเคลือบ 8 นาที วิธีการเตรียมฟิล์มบาง CdS แสดงดังรูปที่ 5.43



รูปที่ 5.43 วิธีการเตรียมฟิล์มบาง CdS ด้วยกระบวนการเคลือบแบบอาบสารเคมี ^[26]

5.5.2 การเตรียม i-ZnO และ ZnO (Al)

ZnO/ZnO(Al) ทำหน้าที่เป็นหน้าต่างรับแสง (Window layer) เตรียมขึ้นด้วยวิธี อาร์เอฟแมกนีตรอนสปัตเตอริง (R.F.magnetron sputtering) หลักการทำงานของระบบ สปัตเตอริง ได้กล่าวรายละเอียดไว้ในหัวข้อที่ 5.1 เงื่อนไขที่ใช้สปัตเตอร์ คือ แผ่นวัสดุรองรับ (SLG/Mo/CIGS/CdS) วางในลักษณะทำมุม 60 องศา กับเป้า ZnO(Al₂O₃:2wt%) ความดันต่ำสุด ที่สามารถสปัตเตอร์ได้ คือ ในระดับต่ำกว่า 8.0x10⁻⁶ มิลลิบาร์ โดยชั้น i-ZnO จะสปัตเตอร์ภายใต้ ความดันของแก็สออกซิเจนผสมแก็สอาร์กอน 3.2x10⁻⁴/8.0x10⁻³ มิลลิบาร์ ใช้เวลา 7 นาทีชั้น ZnO (Al) สปัตเตอร์ที่ความดันของแก็สอาร์กอน 8.0x10⁻³ มิลลิบาร์ เวลาในการเคลือบ 70 นาที ทั้งหมดทำที่กำลัง 100 วัตต์ โดยฟิล์มบาง ZnO (Al) มีค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าประมาณ 1.25x10⁻ ^з Ω·cm

5.5.3 การเตรียม Ni/Al/Ni

Ni/Al/Ni (นิกเกิล/อะลูมินัม/นิกเกิล) ทำหน้าที่เป็นขั้วไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ มี ลักษณะเป็นกริด มีพื้นที่ 0.0125 cm² เตรียมขึ้นโดยวิธีการระเหย (Evaporation) ในระบบ สุญญากาศ ความดันประมาณ 10⁻⁶ มิลลิบาร์ การระเหยเป็นการเตรียมฟิล์มบางในระบบ สุญญากาศ สารที่จะระเหยถูกใส่ไว้ใน แหล่งระเหยที่ทำจากธาตุที่มีจุดหลอมเหลวสูง เช่น Molybdenum, Boron-Nitride จากนั้นให้กระแสไฟฟ้ากับแหล่งระเหยจนถึงอุณหภูมิที่ทำให้สารใน แหล่งระเหยหลอมจนกลายเป็นของเหลว และกลายเป็นไอในที่สุด ไอที่เกิดขึ้นจะเคลื่อนไปเคลือบ บนแผ่นวัสดุรองรับ (Substate) ดังรูป 5.44



รูปที่ 5.44 วิธีการเตรียมฟิล์มบางแบบวิธีการระเหย

5.5.4 ทฤษฎีพื้นฐานและหลักการทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์ [27,28]

โครงสร้างของเซลล์แสงอาทิตย์พื้นฐาน เช่น เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดรอยต่อพีเอ็น (p-n junction) เมื่อสเปคตรัมจากแสงอาทิตย์ตกกระทบลงบนเซลล์ ถ้าพลังงานโฟตอน (h**v**) มาก กว่าช่องว่างแถบพลังงาน (Energy gap ; E_g) จะเกิดคู่อิเล็กตรอน-โฮลทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้น พิจารณาไดอะแกรมแถบพลังงานของรอยต่อพีเอ็นภายใต้การแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์ แสดงในรูปที่ 5.45 (a) วงจรสมมูลของเซลล์อาทิตย์แสดงดังรูปที่ 5.45 (b) โดยที่มีลักษณะเป็นแหล่งกำเนิด กระแสคงที่ต่อขนานอยู่กับไดโอดซึ่งมีรอยต่อชนิดพีเอ็น ให้ I_L เป็นกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับ พลังงานแสงอาทิตย์จนกระตุ้นได้เป็นพาหะที่มากเกินพอ (Excess carriers) I₀ เป็นกระแสไฟฟ้า อิ่มตัวของไดโอด (Diode saturation current) และ R_L เป็นความต้านทานของโหลด (Load resistance) ดังนั้นกระแสไฟฟ้าที่ออกจากวงจร I จะมีค่าดังนี้



รูปที่ 5.45 (a) แผนภาพแถบพลังงานของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดรอยต่อพีเอ็น ^[27] (b) วงจรสมมูลของเซลล์แสงอาทิตย์ ^[28]

ถ้าอยู่ในสภาพวงจรเปิด ความต่างศักย์ไฟฟ้าที่วัดได้เรียกว่า ความต่างศักย์ไฟฟ้า

วงจรเปิด (Open circuit voltage ; V_{oc}) จากสมการ (5.2) แทนค่า I = 0 จะได้ค่า V_{oc} เท่ากับ

$$Voc = \frac{kT}{q} \ln(\frac{l_{\perp}}{l_0} + 1)$$
(5.3)

กำลังของเซลล์แสงอาทิตย์ที่ส่งออกมา คือ

$$P = IV = I_0 \left[exp\left(\frac{qV}{kT}\right) - 1 \right] - I_L V$$
(5.4)

จากรูป 5.46 แสดงลักษณะของกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ของเซลล์แสง อาทิตย์ทั่วไป จุดที่ตัดแกนกระแสไฟฟ้า คือ กระแสไฟฟ้าลัดวงจร (Short circuit current ; J_{sc}) จุด ที่กราฟตัดแกนแรงดันไฟฟ้า คือ ความต่างศักย์ไฟฟ้าวงจรเปิด (V_{oc}) ในการใช้งานเซลล์แสง อาทิตย์กำลังไฟฟ้าสูงสุด (Maximum power ; P_{max}) ที่เราได้จากเซลล์แสงอาทิตย์จะเท่ากับพื้นที่สี่ เหลี่ยมผืนผ้าที่แสดงด้วยเส้นประ ดังนั้นจะสามารถเขียนได้ว่า

$$P_{max} = V_{max} \times I_{max}$$
(5.5)

โดย V_{max} คือ แรงดันไฟฟ้าสูงสุด (Maximum voltage)

I_{max} คือ กระแสไฟฟ้าสูงสุด (Maximum current) เมื่อเรา $rac{dP}{dV}=0$ จะได้ค่า V_{max} และ I_{max} ซึ่งมีค่าตามสมการดังนี้

$$V_{max} = \frac{kT}{q} \cdot \ln \left(\frac{\frac{l_{L}}{l_{0}} + 1}{1 + \frac{q}{kT} V_{max}} \right)$$
(5.6)

$$I_{\max} = I_0 \cdot \frac{q}{kT} \cdot V_{\max} \exp\left(\frac{q}{kT} V_{\max}\right)$$
(5.7)

แทนสมการ (5.6) และ (5.7) ลงในสมการ (5.5) จะได้

$$p_{max} = I_0 V_{max} \cdot \ln \left(\frac{\frac{I_L}{I_0} + 1}{1 + \frac{q}{kT} V_{max}} \right) \exp \left(\frac{q}{kT} V_{max} \right)$$
(5.8)

86

นิยามค่าฟิลแฟคเตอร์ (Fill factor ; FF) คือ อัตราส่วนของกำลังไฟฟ้าสูงสุดต่อ V_{oc} ·I_{sc} เขียนได้ดังนี้

$$FF = \frac{P_{max}}{V_{oc} \cdot I_{sc}} = \frac{V_{max} \cdot I_{max}}{V_{oc} \cdot I_{sc}}$$
(5.9)

ดังนั้นเราสามารถคำนวณค่าประสิทธิภาพการแปลงพลังงานของเซลล์แสง อาทิตย์ (η) ได้ดังนี้



รูปที่ 5.46 ลักษณะของกระแสและความต่างศักย์ของเซลล์แสงอาทิตย์ทั่วไป ^[27]

ในเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้งานจริงนั้น ยังมีการสูญเสียกำลังงานส่วนหนึ่ง เนื่องจาก ผลของความต้านทานอนุกรม (Series resistance ; R_s) และความต้านทานชันต์ (Shunt resistance ; R_{sh}) ที่เกิดจากตัวเซลล์เอง ความต้านทานอนุกรมในเซลล์เกิดที่บริเวณผิวสัมผัสเนื่อง จากสภาพต้านทานในเนื้อสาร ความต้านทานสัมผัส และความต้านทานของชั้นรอยต่อ ซึ่งตัวหลัง สุดนี้เป็นตัวแปรสำคัญต่อความต้านทานอนุกรม ส่วนความต้านทานชันต์ เกิดจากการรั่วที่ผิวหน้า ขอบของเซลล์ และจากผลของโลหะที่ใช้ทำเป็นขั้วที่ผิวหน้าเซลล์ เราสามารถแก้ไขได้โดยการเพิ่ม จำนวนกิ่งก้านของกริดสัมผัส แต่การทำเช่นนี้จะทำให้พื้นที่รับแสงของเซลล์ลดลง ปกติมักใส่กริด สัมผัสที่มีพื้นที่ประมาณ 5-10 % ของผิวหน้าเซลล์ ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้กริดมีพื้นที่ 0.0125 cm² มีความต้านทานของกริดในช่วงระหว่าง 0-2 โอห์ม

5.5.5 ผลจากการวัดลักษณะเฉพาะของกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ (I-V Characteristics) ของเซลล์แส<mark>งอาทิตย์ชนิด</mark>ฟิล์มบาง Cu(In,Ga)Se₂

เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง CIGS ทุกตัวที่เตรียมได้จะถูกแบ่งเป็นเซลล์ย่อยๆ ทั้งหมด 40-45 เซลล์ ตามจำนวนกริด ดังรูปที่ 5.47 โดยนับตำแหน่งเป็นแถว และ หลักเรียงจาก บนลงล่าง และ ซ้ายไปขวาตามลำดับ



รูปที่ 5.47 เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง CIGS ที่ถูกแบ่งเป็นเซลล์ย่อยๆ 40-45 เซลล์

นำไปวัดลักษณะเฉพาะของกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ โดยวิทยานิพนธ์ฉบับ นี้ วัดที่การฉายแสงมาตรฐาน AM 1.5 ความเข้ม 100 mW/cm² ระบบที่ใช้วัดควบคุมด้วย คอมพิวเตอร์

- เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง CIGS231

ทำการเตรียมฟิล์มบาง CIGS231 ให้มีโปรไฟล์อุณหภูมิซ้ำกับฟิล์มบาง CIGS230 ตามตามรางที่ 5.18 นำไปเตรียมเป็นเซลล์แสงอาทิตย์ตามขั้นตอนที่กล่าวมาทั้งหมด เพื่อตรวจ สอบสมบัติการนำไฟฟ้าของฟิล์มบาง เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง CIGS231 ที่เตรียมได้จะถูก แบ่งเป็นเซลล์ย่อยๆทั้งหมด 45 เซลล์ตามรูปที่ 5.47

นำเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง CIGS231 ไปวัดลักษณะเฉพาะกระแสไฟฟ้า และความต่างศักย์ได้กราฟดังรูป 5.48





ได้ข้อมูลจากการวัดลักษณะเฉพาะของกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ดังรูปที่ 5.49 ตำแหน่ง ต่างๆสอดคล้องกับเซลล์ทั้ง 45 เซลล์ย่อย ตามรูปที่ 5.47

6.49	7.98	10.49	-	-	
8.08	8.48	9.48	2.59	-	
8.09	8.89	8.59	9.40	-	
7.76	9.24	9.40	9.43	9.88	
6.76	8.49	9.41	9.05	9.11	
6.56	8.18	9.05	10.15	9.25	
6.18	7.53	9.03	9.60	9.05	
5.27	6.38	7.31	8.48	8.18	
5.54	5.37	3.63	6.53	6.53	

63.60	64.71	68.65	-	-	
63.56	62.69	66.42	27.91	-	
64.70	65.54	63.88	67.06	-	
63.60	65.56	63.27	64.65	67.42	
60.14	66.65	67.27	64.84	66.41	
59.44	63.46	66.17	67.12	64.87	
57.72	62.26	65.83	67.41	66.73	
55.36	58.67	63.31	65.86	66.01	
58.53	60.11	46.62	60.50 59.73		

Fill factor(%)

Efficiency(%)

0.47	0.45	0.50	-		11	21.7	27.39	30.57	-	-
0.46	0.47	0.48	0.39	<u> AR</u> POR	12	27.63	28.79	29.72	23.77	-
0.44	0.49	0.48	0.50			28.4	27.7	28.02	28.04	-
0.43	0.48	0.51	0.49	0.51		28.38	29.35	29.13	29.76	28.74
0.42	0.47	0.51	0.51	0.50		26.78	27.11	27.42	27.37	27.44
0.41	0.46	0.49	0.52	0.51		26.91	28.03	27.9	29.09	27.96
0.40	0.45	0.49	0.50	0.51		26.78	26.89	27.98	28.47	26.6
0.38	0.44	0.47	0.49	0.50		25.04	24.71	24.56	26.27	24.79
0.41	0.43	0.38	0.45	0.44	۲	23.07	20.78	20.51	23.97	24.83

J_{sc}(mA/cm²) V_{oc}(Volt)

รูปที่ 5.49 ข้อมูลจากการวัดลักษณะเฉพาะของกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ ของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง CIGS231 ทั้ง 45 เซลล์ย่อย 89

ผลการวัดลักษณะเฉพาะของกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ของเซลล์แสง

อาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง CIGS231 ตามรูปที่ 5.49 พบว่า สมบัติการนำไฟฟ้าของฟิล์มบาง CIGS มี ค่าต่างๆกระจายตามองค์ประกอบของธาตุในฟิล์มบาง CIGS230 ตามตารางที่ 5.19 ดังนี้ ค่า **η** มีค่าตั้งแต่ 5-10 % ค่า FF มีค่าตั้งแต่ 55-68% ค่า V_{oc} มีค่าตั้งแต่ 0.40-0.51 โวลต์ ค่า J_{sc} มีค่าตั้ง แต่ 20-30 mA/cm²

จากข้อมูลเหล่านี้พบว่า เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง CIGS231 มีค่า V_{oc} ต่ำ เนื่องจากมีรายงาน ค่า V_{oc} ไว้เท่ากับ 0.66 ^[3] สันนิษฐานว่าอาจเป็นสาเหตุจากมีความต่างศักย์ตก คร่อมบริเวณรอยต่อวิวิธพันธ์ ดังนั้นต่อไปจะเตรียมเป็นเซลล์แสงอาทิตย์ตามขั้นตอนที่กล่าวมาทั้ง หมด แต่ตัดขั้นตอนชั้น i-ZnO ออกเพื่อลดความต่างศักย์ที่ไปตกคร่อมบริเวณนั้น

- เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง CIGS232

ทำการเตรียมฟิล์มบาง CIGS232 ให้มีโปรไฟล์อุณหภูมิซ้ำกับฟิล์มบาง CIGS230 ตามตามรางที่ 5.18 นำไปเตรียมเป็นเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง CIGS232 โดยตัดชั้น i-ZnO ออก เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง CIGS232 ที่เตรียมได้ถูกแบ่งเป็นเซลล์ย่อยๆทั้งหมด 40 เซลล์ ตามรูปที่ 5.47 นำเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง CIGS232 ไปวัดลักษณะเฉพาะกระแสไฟฟ้าและ ความต่างศักย์ได้กราฟดังรูป 5.50




รูปที่ 5.50 กราฟแสดงลักษณะเฉพาะของกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ของเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิดฟิล์มบาง CIGS232 สำหรับเซลล์ย่อยที่มีประสิทธิภาพการแปลงพลังงาน (**η**)สูง โดยตำแหน่งสอดคล้องกับรูป 5.47



4.131	8.87	9.924	-	-
6.358	7.859	7.365	-	-
6.95	8.37	7.357	7.507	-
8.288	8723	8.396	8.314	9.253
7.048	8.913	10.03	4.654	9.508
6.636	8.521	9.323	9.669	8.965
7.196	8.19	9.235	9.653	8.986
6.789	7.441	7.768	9.06	9.162

38.07	61.07	62.95	-	-
51.16	56.67	51.4	-	-
54.51	56.79	50.59 50.8		-
61.98	58.11	56.75	56.8	60.84
55.51	59.94	62.07	36.15	58.13
57.88	64.98	64.1	63.75	61.46
59.2	60.59	65.33	64.59	63.73
59.02	59.06	59.13	63.99	64.02

Efficiency(%)

				000
0.41	0.49	0.52	- 3	1207
0.46	0.5	0.49 -		12-24
0.46	0.51	0.49 0.5		44 - 070
0.46	0.5	0.52	0.51	0.53
0.43	0.49	0.52	0.52 0.44	
0.43	0.48	0.51	0.53	0.53
0.43	0.48	0.5	0.52	0.51
0.43	0.47	0.49	0.5	0.51

Fill factor(%)

26.47	29.64	30.31	-	-
27.01	27.73	29.24	-	-
27.71	28.9	29.68	29.56	-
29.07	30.02	28.46	28.7	28.7
29.53	30.34	31.06	29.26	30.86
26.66	27.32	28.52	28.62	27.52
28.27	28.16	28.27	28.74	27.64
26.75	26.8	26.81	28.32	28.06

J_{sc}(mA/cm²)

รูปที่ 5.51 ข้อมูลจากการวัดลักษณะเฉพาะของกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ ของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง CIGS232 ทั้ง 40 เซลล์ย่อย ผลการวัดลักษณะเฉพาะของกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ของเซลล์แสง

อาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง CIGS232 ตามรูปที่ 5.51 พบว่า สมบัติการนำไฟฟ้าของฟิล์มบาง CIGS มี ค่าต่างๆกระจายตามองค์ประกอบของธาตุในฟิล์มบาง CIGS230 ตามตารางที่ 5.19 ดังนี้ ค่า **η** มีค่าตั้งแต่ 6-10 % ค่า FF มีค่าตั้งแต่ 50-65% ค่า V_{oc} มีค่าตั้งแต่ 0.43-0.53 โวลต์ ค่า J_{sc} มีค่าตั้ง แต่ 26-31 mA/cm²

จากข้อมูลเหล่านี้พบว่า เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง CIGS232 มีค่า V_{oc} เพิ่ม ขึ้นเล็กน้อย เป็นผลมาจากการตัดชั้น i-ZnO ค่า V_{oc} ที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เป็นเหตุให้สันนิษฐานว่า ยัง คงมีความต่างศักย์ไฟฟ้าตกคร่อมบริเวณรอยต่อวิวิธพันธ์อยู่ ดังนั้นต่อไปจะเตรียมเป็นเซลล์แสง อาทิตย์ตามขั้นตอนที่กล่าวมาทั้งหมด นอกจากตัดชั้น i-ZnO ออก และลดความหนาของฟิล์มบาง CdS ลงเพื่อลดความต่างศักย์ที่ไปตกคร่อมบริเวณนั้น

- เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง CIGS240

ทำการเตรียมฟิล์มบาง CIGS240 ให้มีโปรไฟล์อุณหภูมิช้ำกับฟิล์มบาง CIGS230 ตามตามรางที่ 5.18 ต่างกันตรงที่มีการปรับอุณหภูมิของแหล่งระเหย Cu ขึ้นอีก 2 องศาและ ก่อน เปิดชัตเตอร์ให้อุณหภูมิของแหล่งระเหย Cu เข้าสู่ภาวะเสถียรนานขึ้นจากเดิม 15 นาที เพิ่มเป็น 30 นาที นำไปเตรียมเป็นเซลล์แสงอาทิตย์ตชนิดฟิล์มบาง CIGS240 ตัดชั้น i-ZnO แล้วลดความหนา ของฟิล์มบาง CdS ลง โดยใช้เวลาในการเคลือบฟิล์มบาง CdS ลดลงเหลือเพียง 6 นาที เซลล์แสง อาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง CIGS240 ที่เตรียมได้ถูกแบ่งเป็นเซลล์ย่อยๆทั้งหมด 40 เซลล์ตามรูปที่ 5.47 นำเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง CIGS240 ไปวัดลักษณะเฉพาะกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ ได้กราฟดังรูป 5.52

สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ตำแหน่ง แถว 5 หลัก 5



รูปที่ 5.52 กราฟแสดงลักษณะเฉพาะของกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ของเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิดฟิล์มบาง CIGS240 สำหรับเซลล์ย่อยที่มีประสิทธิภาพการแปลงพลังงาน (η)สูงโดยตำแหน่งสอดคล้องกับรูป 5.47 ได้ข้อมูลจากการวัดลักษณะเฉพาะของกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ดังรูปที่ 5.53 ตำแหน่ง ต่างๆสอดคล้องกับเซลล์ทั้ง 40 เซลล์ย่อย ตามรูปที่ 5.47

7.153	7.223	8.704	9.47	-
6.884	8.104	9.021	9.859	10.33
7.446	8.113	9.504	8.714	9.845
6.095	8.525	9.293	9.816	10.57
6.728	6.852	9.293	9.816	10.3
5.882	6.933	9.188	9.322	9.309
6.168	7.346	8.496	10.06	9.349
4.977	6.428	6.884	7.528	8.648

61.05	57.75	63.78	66.17	-
56.86	59.36	59.39	62.93	65.5
61.97	61.65	62.41 58.47		65.3
51.11	63.02	60.4	60.4 63.2	
55.87	53.83	61.29	61.29 65	
52.81	56.4	64.26	64.36	64.15
53.02	55.81	58.04	63.86	60.83
50.15	56.77	58.28	60.23	61.97

Efficiency(%)

				477105
0.46	0.49	0.49	0.52	
0.46	0.48	0.51	0.51	0.53
0.46	0.48	0.51	0.25	0.52
0.44	0.48	0.51	0.53	0.52
0.45	0.46	0.49	0.51	0.53
0.43	0.47	0.5	0.51	0.51
0.43	0.47	0.49	0.5	0.5
0.39	0.46	0.48	0.49	0.5

Fill factor(%)

2 <mark>5.4</mark> 7	25.53	27.85	27.52	-
26.32	28.44	29.79	30.72	29.76
26.12	27.42	29.86	28.66	28.99
26.58	28.18	30.77	29.3	32.12
26.76	27.67	30.72	29.97	29.21
25.64	26.15	28.59	28.4	28.45
27.06	28.01	29.87	31.5	30.74
25.44	24.61	24.64	25.51	27.91
			_	

J_{sc}(mA/cm²)

รูปที่ 5.53 ข้อมูลจากการวัดลักษณะเฉพาะของกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ ของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง CIGS240 ทั้ง 40 เซลล์ย่อย

95

ผลการวัดลักษณะเฉพาะของกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ของเซลล์แสง

อาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง CIGS240 ตามรูปที่ 5.53 พบว่า สมบัติการนำไฟฟ้าของฟิล์มบาง CIGS มี ค่าต่างๆกระจายตามองค์ประกอบของธาตุในฟิล์มบาง CIGS230 ตามตารางที่ 5.19 ดังนี้ ค่า **η** มีค่าตั้งแต่ 6-10.6 % ค่า FF มีค่าตั้งแต่ 50-66% ค่า V_{oc} มีค่าตั้งแต่ 0.43-0.53 โวลต์ ค่า J_{sc} มีค่า ตั้งแต่ 25-31.5 mA/cm²

จากข้อมูลเหล่านี้พบว่า เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง CIGS240 มีค่า V_{oc} ไม่ เพิ่มขึ้นเลย แต่ **η** ที่มีค่าเกิน 10 % มีหลายตำแหน่งมากขึ้น เป็นผลจากการลดความหนาของชั้น ฟิล์มบาง CdS นั่นเอง

จากการวัดลักษณะเฉพาะของกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ของเซลล์แสง อาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง CIGS231, 232 และ 240 สรุปได้ว่า ค่า V_{oc} ต่ำไม่ได้เป็นผลจากการตก คร่อมของโวลต์บริเวณรอยต่อวิวิธพันธ์ (i-ZnO และ CdS) ตามที่สันนิษฐาน ส่วนสาเหตุที่แท้จริง นั้นยังสรุปไม่ได้

5.5.6 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของธาตุ กับ สมบัติทางไฟฟ้า ของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง CIGS

จากผลการวัด EDS ในฟิล์มบาง CIGS 230 และการวัดสมบัติการนำไฟฟ้าของ เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง CIGS231, CIGS232 และ CIGS240 พบว่า ค่า $\frac{Cu}{\ln + Ga}$ ที่มีค่า ต่างๆกันของฟิล์มบาง CIGS จะส่งผลอย่างเด่นชัดต่อสมบัติการนำไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด ฟิล์มบาง CIGS (ค่า $\frac{Ga}{\ln + Ga}$ มีความแตกต่างกันทั่วผิวฟิล์มน้อย ดังนั้นจึงส่งผลต่อสมบัติการนำ ln+Ga มีความแตกต่างกันทั่วผิวฟิล์มน้อย ดังนั้นจึงส่งผลต่อสมบัติการนำ ไฟฟ้าของฟิล์มบาง CIGS น้อยมากเมื่อเทียบกับผลของ $\frac{Cu}{\ln + Ga}$) จากตารางที่ 5.19 สามารถ ประมาณค่า $\frac{Cu}{\ln + Ga}$ ทั่วทั้งฟิล์มบางตามตำแหน่งของการแบ่งเซลล์แสงอาทิตย์ตามรูปที่ 5.47 โดย นำค่า $\frac{Cu}{\ln + Ga}$ จากตารางที่ 5.19 มาเขียนกราฟตามแนวแถว หลัก และ แนวทแยง ลากเส้น แนวโน้มของข้อมูลเพื่อหาค่าประมาณของตำแหน่งต่างๆ ได้ผลดังตารางในรูปที่ 5.54

0.72	0.81	0.91	1.06	1.40
0.71	0.79	0.87	0.97	1.10
0.70	0.75	0.83	0.86	0.95
0.68	0.73	0.79	0.84	0.89
0.65	0.70	0.74	0.80	0.86
0.62	0.67	0.70	0.77	0.82
0.57	0.62	0.66	0.73	0.78
0.53	0.58	0.62	0.69	0.75
0.44	0.50	0.57	0.64	0.71

จากรูปที่ 5.49, 5.51, 5.53 และ 5.54 เขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง ———— กับสมบัติ In + Ga

การนำไฟฟ้าต่างๆของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง CIGS231, 232 และ 240 ได้ดังรูปที่ 5.55

จากรูปที่ 5.55 พบว่า ค่า $\frac{Cu}{ln+Ga}$ ที่มีค่าตั้งแต่ 0.7 ขึ้นไป ทั้ง **η**, FF, V_{oc} และ J_{sc} ของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง CIGS231, CIGS232 และ CIGS240 มีค่าใกล้เคียงกัน แม้ ว่าเซลล์แสงอาทิตย์ทั้งสามนั้นจะมีการปรับชั้นอื่นให้ต่างกัน แสดงให้เห็นว่า องค์ประกอบของธาตุ Cu ที่เหมาะสมจะมีบทบาทต่อสมบัติทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง CIGS เป็น อย่างมาก ตำแหน่งที่มี $\frac{Cu}{ln+Ga}$ ตั้งแต่ 0.875 ขึ้นไป ประสิทธิภาพการแปลงพลังงานของเซลล์

แสงอาทิตย์ **ท**ุ มีค่ามากกว่า 10 % ขึ้นไป

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



บทที่ 6

สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง

การเตรียมฟิล์มบาง CIGS ถูกเตรียมขึ้นด้วยวิธีการระเหยร่วม แบบ Bi-layer process ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถกำหนดสัดส่วนของธาตุองค์ประกอบได้ ส่วนสำคัญที่เป็นตัวกำหนด กระบวนการเตรียมฟิล์มบาง CIGS เพื่อให้ได้สัดส่วนของธาตุองค์ประกอบที่เหมาะสม ได้แก่ โปร ไฟล์อุณหภูมิที่ใช้เตรียมฟิล์มบาง CIGS ตรวจสอบองค์ประกอบและโครงสร้างผลึกของฟิล์มบาง CIGS ที่มีโปรไฟล์อุณหภูมิต่างๆกันได้ด้วยวิธีการดังนี้ การวิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบในฟิล์มบาง CIGS ด้วยวิธี EDS ตรวจสอบลักษณะผิวหน้าของฟิล์มบาง CIGS ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของขนาด เกรน ความขรุขระของผิว ความพรุน ความเป็นเนื้อเดียวกันของฟิล์ม ด้วยกล้องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบสแกน (SEM) ตรวจสอบโครงสร้างผลึกของฟิล์มบาง CIGS เพื่อคำนวณหาค่าคง ตัวของแลตติช a และ c เพื่อหาโปรไฟล์อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับเตรียมเป็นเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิดฟิล์มบาง CIGS เพื่อตรวจสอบสมบัติการนำไฟฟ้าของฟิล์มบาง CIGS

ผลที่ได้มีดังนี้

1. ผลการตรวจองค์ประกอบของฟิล์มบาง CIGS ที่มีอุณหภูมิฮีทเตอร์ 640 °C แสดงดังตารางที่ 6.1

ตารางที่ 6.1 อัตราส่วน Cu/(In+Ga) กับ Ga/(In+Ga) ของฟิล์มบาง CIGS81, CIGS82, CIGS100 และ CIGS 108

CIG	S81	CIGS82		CIGS82 CIGS100 C		CIGS100 CIGS10	
Cu/(In+Ga)	Ga/(In+Ga)	Cu/(In+Ga)	Ga/(In+Ga)	Cu/(In+Ga)	Ga/(In+Ga)	Cu/(In+Ga)	Ga/(In+Ga)
0.50	0.37	0.76	0.37	0.74	0.26	0.41	0.14
0.50	0.37	0.69	0.30	0.61	0.27	0.37	0.14
0.49	0.39	0.50	0.27	0.50	0.26	0.31	0.15
0.52	0.37	0.55	0.24	0.52	0.24	0.28	0.11
0.51	0.46	0.58	0.27	0.70	0.26	0.42	0.17

โปรไฟล์อุณหภูมิที่ใช้ในการเตรียมฟิล์มบาง CIGS81 กับ CIGS82 ต่างก็ใช้เวลา ในการเตรียมฟิล์มบาง t1 และ t2 เท่ากัน มีความต่างกันที่ CIGS82 ปรับอุณหภูมิของแหล่งระเหย Cu และ Ga ซึ่งส่งผลต่อองค์ประกอบของฟิล์มบาง CIGS ตามตารางที่ 6.1 สำหรับโปรไฟล์ อุณหภูมิที่ใช้ในการเตรียมฟิล์มบาง CIGS100 กับ CIGS108 อุณหภูมิของแหล่งระเหย Cu, In, Ga และ Se เท่ากัน ต่างกันที่เวลา t1 และ t2 ที่ใช้ในการเตรียมฟิล์มบาง CIGS ส่งผลต่อองค์ ประกอบของฟิล์มบาง CIGS ตามตารางที่ 6.1 แสดงว่าการเลือกเวลาที่ใช้ในการเตรียมฟิล์มบาง CIGS ส่งผลต่อองค์ประกอบของฟิล์มบางอย่างมากแม้อัตราส่วนของ $rac{t1}{t2}$ ของฟิล์มบาง CIGS100 และ CIGS108 เท่ากันก็ตาม สรุปได้ว่าการปรับโปรไฟล์อุณหภูมิทั้งในแง่อุณหภูมิของแหล่งระเหย และ เวลาที่ใช้ในการเตรียมฟิล์มบาง CIGS ส่งผลต่อองค์ประกอบของฟิล์มบาง CIGS

ความหนาของฟิล์มบาง CIGS ทั้ง 4 มีค่าประมาณ 3.0-3.5 µm ขนาดและรูปร่าง เกรนสอดคล้องกับองค์ประกอบของธาตุในฟิล์มบาง CIGS ทุกตัวมีผิวหน้าพรุน และขรุขระ ตาม รูปที่ ข.1-ข.4 ในภาคผนวก ข

 2. ผลการวิเคราะห์ฟิล์มบาง CIGS ที่มีอุณหภูมิฮีทเตอร์ 620 °C พบว่า ค่าคง ตัวแลตติชของฟิล์มบาง CIGS ทั้งหมดมีค่า a ตั้งแต่ 5.6468-5.7716 & และ ค่า c ตั้งแต่ 11.4298-11.7043 & ได้ค่า c/a = 2.0013-2.0454 แบบอย่างการเลี้ยวเบนมีระนาบ (112) เป็น ลักษณะเด่น ดังรูปที่ ค.1-ค.5 ในภาคผนวก ค องค์ประกอบของฟิล์มบาง CIGS แสดงดังตารางที่ 6.2

ตารางที่ 6.2 อัตราส่วน Cu/III กับ Ga/III ของฟิล์มบาง CIGS109, CIGS116, CIGS118, CIGS125, CIGS126 และ CIGS127

CIG	S109	CIG	S116	CIG	S118	CIC	S125	CIGS126		S126 CIGS127	
Cu/III	Ga/III	Cu/III	Ga/III	Cu/III	Ga/III	Cu/III	Ga/III	Cu/III	Ga/III	Cu/III	Ga/III
0.43	0.31	0.49	0.79	0.53	0.75	1.48	0.40	0.96	0.39	0.96	0.39
0.30	0.40	0.45	0.71	0.43	0.78	1.19	0.43	0.95	0.43	0.92	0.40
0.30	0.45	0.45	0.81	0.43	0.78	0.93	0.46	0.86	0.45	0.94	0.39
0.29	0.46	0.59	0.70	0.47	0.77	0.98	0.39	0.91	0.36	0.93	0.45
0.37	0.41	0.65	0.74	0.44	0.74	1.26	0.50	1.03	0.49	0.80	0.34

* III = In + Ga

ฟิล์มบาง CIGS109, CIGS116 และ CIGS118 ปรับอุณหภูมิของแหล่งระเหย In และ Ga พร้อมทั้งเวลา โดย $rac{t1}{t2}$ =0.50-0.62 ฟิล์มบาง CIGS125-127 ปรับให้อุณหภูมิของ แหล่งระเหยของแต่ละธาตุเท่ากัน ปรับเวลา ให้ $rac{t1}{t2}$ =0.77-0.83 การปรับโปรไฟล์อุณหภูมิใน การเตรียมฟิล์มบาง ส่งผลต่อองค์ประกอบของฟิล์มบาง CIGS ดังตารางที่ 6.2 กล่าวคือ ฟิล์มบาง CIGS ที่ใช้ $\frac{t1}{t2} = 0.50 - 0.62$ ฟิล์มที่ได้มีองค์ประกอบของธาตุไม่ดีตามตารางที่ 6.2 ไม่เหมาะจะ นำไปเตรียมชั้นดูดกลืนแสงของเซลล์แสงอาทิตย์ ภาคตัดขวางของฟิล์มมีลักษณะซ้อนกันเป็นชั้น ไม่เป็นแท่งแบบ columnar ฟิล์มมีความหนาตั้งแต่ 2.5-5.0 μm ฟิล์มบาง CIGS ที่ใช้ $\frac{t1}{t2} = 0.77 - 0.83$ พบว่าค่าของ $\frac{Cu}{\ln + Ga}$ และ $\frac{Ga}{\ln + Ga}$ แม้จะสูงมากไปแต่สัดส่วนก็เริ่มใกล้ เคียงกับฟิล์มบาง CIGS ที่เหมาะสำหรับเตรียมเซลล์แสงอาทิตย์ มีเกรนขนาดใหญ่ ภาคตัดขวาง ของฟิล์มไม่มีลักษณะซ้อนกันเป็นชั้น ฟิล์มมีความหนาตั้แต่ 1.5-2.0 μm

ภาพถ่ายจาก SEM ของฟิล์มบาง CIGS ทุกตัวอย่างที่เตรียมได้สอดคล้องกับองค์ ประกอบของธาตุในฟิล์มบาง CIGS นั้นๆ เนื้อฟิล์มมีความเป็นเนื้อเดียวกัน ผิวหน้ามีความพรุน ขรุขระ ตามรูปที่ ข.5-ข.10 ในภาคผนวก ข

 3. ผลการวิเคราะห์ฟิล์มบาง CIGS230 และสมบัติทางไฟฟ้าเมื่อนำไปเตรียม เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง CIGS231, CIGS232 และ CIGS240 พบว่า ฟิล์มบาง CIGS230 มีค่าคงตัวแลตติช a = 5.7127 & c = 11.5690 & และ c/a = 2.0251 แบบอย่างการ เลี้ยวเบนมีระนาบ (112) เป็นลักษณะเด่น ดังรูป 5.41 เมื่อตรวจสอบธาตุองค์ประกอบอย่าง ละเอียดทั่วฟิล์มบาง CIGS230 พบว่าฟิล์มบาง CIGS ที่เราเตรียมได้มีความไม่สม่ำเสมอของธาตุ องค์ประกอบกระจายทั่วฟิล์มบาง โดย 0.48 ≤ Cu/In+Ga
 0.24 เป็นผลเนื่องจากข้อจำกัดของระบบที่ใช้ในการเตรียมฟิล์มบาง CIGSในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ภาพถ่ายจาก SEM ของฟิล์มบาง CIGS230 สอดคล้องกับองค์ประกอบของธาตุ ในฟิล์มบาง CIGS230 ตามตารางที่ 5.19 กล่าวคือ ตำแหน่งที่มีธาตุองค์ประกอบของ Cu มากจะ มีขนาดเกรนใหญ่ ตำแหน่งที่ Cu น้อย ขนาดเกรนจะเล็ก ตำแหน่งที่มีธาตุองค์ประกอบของ In และ

มขนาดเกรนเหญ ตาแหนงท Cu นอย ขนาดเกรนจะเลก ตาแหนงทมธาตุองคบระกอบของ in และ Ga มากจะมีเกรนเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมใหญ่ เนื้อฟิล์มมีความเป็นเนื้อเดียวกัน ผิวหน้ามีความพรุน ขรุขระ ตามรูปที่ ข.11 ในภาคผนวก ข

 4. ผลการวัดลักษณะเฉพาะของกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ของเซลล์แสง อาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง CIGS231, CIGS232 และ CIGS240 พบว่า เซลล์ที่มีประสิทธิภาพในการ แปลงพลังงานสูงสุด (η) ของเซลล์แสงอาทิตย์ทั้ง 3 ตัวนี้มีสมบัติต่างๆดังตารางที่ 6.3

ตารางที่ 6.3 ข้อมูลเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจากการวัดลักษณะเฉพาะของกระแส และความต่างศักย์

ตัวอย่าง	ฟื้นที่ (cm ²)	η(%)	FF (%)	V _{OC} (Volt)	J _{SC} (mA/cm2)
CIGS231	0.3250	10.49	68.65	0.50	30.57
CIGS232	0.4949	10.03	62.07	0.52	31.06
CIGS240	0.4625	10.57	63.26	0.52	32.12

สมบัติทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง CIGS231, CIGS232 และ CIGS240 มีค่ากระจายทั้งแผ่นตามความไม่สม่ำเสมอของธาตุองค์ประกอบของฟิล์มบาง CIGS โดยเฉพาะ <u>Cu</u> จะมีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ การตก In + Ga คร่อมของโวลต์บริเวณรอยต่อวิวิธพันธ์ (i-ZnO และ CdS) ไม่ใช่สาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้ ค่า V_{oc} ของเซลล์แสงอาทิตย์ที่เตรียมได้มีค่าต่ำ

<u>ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย</u>

 ทำให้ทราบผลกระทบของโปรไฟล์อุณหภูมิที่มีต่อองค์ประกอบ และโครงสร้าง ผลึกของฟิล์มบาง CIGS ที่เตรียมได้

2. ทำให้ทราบโปรไฟล์อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการเตรียมฟิล์มบาง
 CIGS ของระบบการเตรียมฟิล์มบางที่ใช้ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เพื่อให้มีสมบัติที่เหมาะสมสำหรับ
 การเป็นชั้นดูดกลืนในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง CIGS

 3. องค์ประกอบของธาตุต่างๆในฟิล์มบาง CIGS ที่เตรียมได้จะมีค่าต่างๆกัน กระจายทั่วทั้งแผ่น แม้จะเตรียมด้วยโปรไฟล์อุณหภูมิเดียวกัน ทำให้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง สมบัติต่างๆของฟิล์มบาง CIGS กับ องค์ประกอบของธาตุที่มีค่าแตกต่างกันได้ในการเตรียมฟิล์ม บาง CIGS 1 ตัวอย่าง

ข้อเสนอแนะ

ถ้าต้องการให้ฟิล์มบาง CIGS ที่เตรียมได้มีความสม่ำเสมอของธาตุองค์ประกอบ ทั่วทั้งแผ่น จะต้องปรับระบบการเตรียมฟิล์มบาง CIGS ให้แท่นวางวัสดุรองรับ และฮีทเตอร์มี ระยะห่างจากแหล่งระเหยทั้งหมดมากขึ้น เพื่อให้ไอของธาตุจากแหล่งระเหยทั้ง 4 กระจายตัวบน แผ่นวัสดุรองรับ ได้มีวงกว้างมากขึ้น ส่งผลให้ฟิล์มบาง CIGS มีความสม่ำเสมอมากขึ้น

รายการอ้างอิง

- [1] Scholdstrom, J. End point detection for coevaporation of CIGS films for solar cells. (12 November 2000) : 1-27.
- [2] Wagner, Mt., Dirnstrofer, I., Hofmann, D. M., Lampert, M. D., Karg, F., and Meyer, B. K.
 Characterization of Culn(Ga)Se₂ Thin Films. <u>Phys. Stat. Sol. (a)</u> 167 (1998) : 131.
- [3] Contreras, M. A., Egaas, B., Ramanathan, K., Hiltner, J., Swartzlander, A., Hasoon, F., and Noufi, R. Progress Toward 20% Efficiency in Cu(In,Ga)Se₂ Polycrystalline Thin-Film Solar Cells. <u>Progress in Photovoltaics : Research and Applications</u> (July 1999).
- [4] Rau, U. and Schock, H. W. Electronic properties of Cu(In,Ga)Se₂ heterojunction solar cell-recent achievements, current understanding, and future challenges. <u>Apply Physics A</u> (1999) : 13-29.
- [5] Kwok, K. Ng. Complete Guide to Semiconductor Device. New York : McGraw-Hill, 1995.
- [6] ศักดิ์ถาวร พงศ์วณิชยา. การเตรียมฟิล์มบาง Cu(In_{1x}Ga_x)Se₂ โดยวิธีการระเหยร่วมและการศึกษาลักษณะ <u>เฉพาะของฟิล์ม</u>. วิทยานิพนธ์ปปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาฟิสิกส์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลง กรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
- [7] Neaman, D. A. <u>Semiconductor Physics & Devices : Basic Principles</u>. 2nd Edition. USA : McGraw-Hill, 1997.
- [8] Sze, S. M. <u>Physics of Semiconductor Devices</u>. 2nd Edition. New York : John Wiley & Sons, 1981.
- [9] Yoodee, K. <u>Crystalographic and Band Structure Properties of Som I-III-VI₂ Chalcopyrite</u> <u>Compounds and Alloys</u>. Ph.D.Thesis, Department of Physics, University of Ottawa, Ottawa, Canada, 1985.
- [10] ชาญวิทย์ จิตยุทธการ. <u>การเตรียมและการศึกษาลักษณะเฉพาะทางไฟฟ้าของฟิล์มบางคอปเปอร์อินเดียม</u> <u>ไดซีลีไนด์</u>. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาฟิสิกส์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2538.
- [11] Schock, H. W. Solar cells based on CulnSe₂ and related compounds : recent progress in Europe. <u>Solar Energy Materials and Solar Cells</u> 34 (1994) : 19-26.
- [12] Mickelsen, R. A. and Chen, W. S. <u>Apply Physics Letters</u> 36 (1980) : 371.
- [13] Negami, T., Nishitani, M., Kohara, N., Hashimoto, Y., and Wada, T. Real time composition monitoring methods in physical vapor deposition of <u>MRS Spring Meeting</u> (1996).
- [14] Tuttle, T. R., Gabor, A. M., Contreras, M. A., Tennant, A. L., Ramanathan, K. R., Fronz, A., Matson, R., and Noufi R. Absorber Processing Issues in High-Efficiency Thin-Film Cu(In,Ga)Se₂ Based Solar Cells. <u>Proceedings of the 13th NREL Photovoltaic Program</u> <u>Review Meeting-Denver, CO</u> (16-19 May 1995) : 1-12.

- [15] Nishiwaki, S., Satoh, T., Hayashi, S., Hashimoto, Y., Negami, T., and Wade, T. Preparation of Cu(In_{1-x}Ga_x)Se₂ Thin Films from In-Ga-Se Precursors for High Efficiency Solar Cells. <u>The</u> 2nd Korea-Japan Joint Seminar on Photovoltaics, Cheju, Korea (1998) : 149-154.
- [16] Hasoon, F. S., Yan, Y., Althani, H., Jones, K. M., Moutinho, H. R., Alleman, J., Al-Jassim, M. M., and Noufi, R. Microstructural properties of Cu(In,Ga)Se₂ thin films used in highefficiency devices. <u>Thin Solid Films</u> 387 (2001) : 1-5.
- [17] Tuttle, J. R., Albin, D. S., Tennant, A., Gabor, A. M., Contreras, M., and Noufi, R. Characterization of varible-band-gap thin-film Cu(In,Ga)Se₂ : a simple model for the interdiffusion of In and Ga in alloy structures. <u>Solar Energy Materials and Solar Cells</u> 35 (1994) : 193-201.
- [18] Tuttle, J. R., Contreras, M.,Bode, M. H., Nile, D., Albin, D. S., Matson, R., Gabor, A. M., Tennant,
 A., Duda, A., and Noufi, R. Structure, Chemistry and growth mechanisms of
 photovoltaic quality thin-film Cu(In,Ga)Se₂ grown from a mixed-phase precusor. <u>J.</u>
 <u>Appl. Phys.</u> 77 (1 January 1995) : 153-160.
- [19] บัญชา ธนบุญสมบัติ. <u>การศึกษาวัสดุโดยเทคนิคดิฟแฟรกชัน</u>. กรุงเทพมหานคร : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 2544.
- [20] สรินทร ลิ่มปนาท และ ศรีไฉล ขุนทน. เครื่องเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกชัน. <u>เครื่องมือวิจัยทางวัสดุศาตร์ : ทฤษฎีและ</u> <u>หลักการทำงานเบื้องต้น</u>. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544 : 308-322.
- [21] Contreras, M. A., Tuttle, J., Gabor, A., Tennant, A., Ramanathan, K., Asher, S., Franz, A., Keane, J., Wang, L., and Noufi, R. High Efficiency Cu(In,Ga)Se₂-Based Solar Cells : Processing of Novel Absorber Structures. <u>The First WCPEC, (24TH PVSC IEEE 94)</u> (5-9 December 1994) : 68-75.
- [22] <u>จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกนสำหรับงานด้านวัสดุศาสตร์</u>. ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2542.
- [23] กฤษณา ศิรเสิศมุกูล. กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด และอุปกรณ์วิเคราะห์ธาตุด้วยรังสีเอกซ์. <u>เครื่องมือวิจัยทางวัสดุศาตร์ : ทฤษฏีและหลักการทำงานเบื้องต้น</u>. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544 : 288-305.
- [24] Goldstein, J. I., Romig, A. D., Newbury, D. E., Lyman, C. E., Echlin, P., Ficri, C., Joy, D. C., and Lifshin, E. <u>Scanning Electron Microscopy and X-Ray Microanalysis</u>. 2nd Edition. New York : Plenum Press, 1992.
- [25] คมกฤษณ์ ปุ่นอุม. <u>การเตรียมฟิล์มซิงค์ออกไซด์แบบโปร่งใสและนำไฟฟ้า</u>. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาฟิสิกส์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.
- [26] ไปรมา ดิษฐสมบูรณ์. <u>กระบวนการการนำไฟฟ้าของฟิล์มบางแคดเมียมซัลไฟด์ที่เตรียมโดยวิธีอาบเคลือบ</u> <u>สารเคมี</u>. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาฟิสิกส์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2543.

[27] ดุสิต เครื่องาม. <u>สิ่งประดิษฐ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ : ฟิสิกส์ เทคโนโลยี และการใช้งาน</u>. เล่ม 1 กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.

[28] Moss, T. S. <u>Handbook on Semiconductors</u>. North-Holland Publishing, 1981.



สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

ตารางที่ ก.1 ข้อมูลจากการวัดโฟตอนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบาง CIGS 81 มีความคลาดเคลื่อน 2.89

	In-1	In-2	In-3	In-4	In-5	In-6	Cu-1	Cu-2	Ga-1	Ga-2	Se-1	Se-2
А	18.36	375.7	176.4	45.17	14.76	6.51	131.1	17.44	73.58	10.67	150.0	22.65
С	3.42	3.50	3.71	3.91	4.13	4.36	8.14	8.99	9.32	10.32	11.24	12.50
W	0.49	0.05	0.06	0.07	0.04	0.05	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09
FWHM	0.17	0.13	0.14	0.17	0.12	0.17	0.17	0.18	0.18	0.21	0.19	0.22
พื้นที่ใต้กราฟ	22.14	51.08	26.34	7.67	1.50	0.74	23.47	3.34	13.94	2.17	30.85	5.16
พื้นที่ใต้กราฟรวม		Cu = 26.81		16	In = 109.48			Ga = 16.11			Se = 36.02	

%



ภาคผนวก ข



(a)



(b)





รูปที่ ข.1 แสดงลักษณะผิวหน้าและภาคตัดขวางของฟิล์มบาง CIGS 81 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM (a) ตำแหน่งที่ 1 (b) ตำแหน่งที่ 2 (c) ตำแหน่งที่ 3 (d) ตำแหน่งที่ 4 (e) ตำแหน่งที่ 5 (f) ภาคตัดขวาง







(d)



(c)



รูปที่ ข.2 แสดงลักษณะผิวหน้าและภาคตัดขวางของฟิล์มบาง CIGS 82 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM (a) ตำแหน่งที่ 1 (b) ตำแหน่งที่ 2 (c) ตำแหน่งที่ 3 (d) ตำแหน่งที่ 4 (e) ตำแหน่งที่ 5 (f) ภาคตัดขวาง





(d)

(b)



รูปที่ ข.3 แสดงลักษณะผิวหน้าและภาคตัดขวางของฟิล์มบาง CIGS 100 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM (a) ตำแหน่งที่ 1 (b) ตำแหน่งที่ 2 (c) ตำแหน่งที่ 3 (d) ตำแหน่งที่ 4 (e) ตำแหน่งที่ 5 (f) ภาคตัดขวาง





(b)



(c)





รูปที่ ข.4 แสดงลักษณะผิวหน้าและภาคตัดขวางของฟิล์มบาง CIGS 108 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM (a) ตำแหน่งที่ 1 (b) ตำแหน่งที่ 2 (c) ตำแหน่งที่ 3 (d) ตำแหน่งที่ 4 (e) ตำแหน่งที่ 5 (f) ภาคตัดขวาง







(c)



(b)



รูปที่ ข.5 แสดงลักษณะภาคตัดขวางของฟิล์มบาง CIGS 109 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM (a) ตำแหน่งที่ 1 (b) ตำแหน่งที่ 2 (c) ตำแหน่งที่ 3 (d) ตำแหน่งที่ 4 (e) ตำแหน่งที่ 5









รูปที่ ข.6 แสดงลักษณะผิวหน้าและภาคตัดขวางของฟิล์มบาง CIGS 116 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM (a) ตำแหน่งที่ 1 (b) ตำแหน่งที่ 2 (c) ตำแหน่งที่ 3 (d) ตำแหน่งที่ 4 (e) ตำแหน่งที่ 5









(c)





รูปที่ ข.7 แสดงลักษณะผิวหน้าและภาคตัดขวางของฟิล์มบาง CIGS 118 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM (a) ตำแหน่งที่ 1 (b) ตำแหน่งที่ 2 (c) ตำแหน่งที่ 3 (d) ตำแหน่งที่ 4 (e) ตำแหน่งที่ 5







(c)





รูปที่ ข.8 แสดงลักษณะผิวหน้าและภาคตัดขวางของฟิล์มบาง CIGS 125 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM (a) ตำแหน่งที่ 1 (b) ตำแหน่งที่ 2 (c) ตำแหน่งที่ 3 (d) ตำแหน่งที่ 4 (e) ตำแหน่งที่ 5 (f) ภาคตัดขวาง







(c)





รูปที่ ข.9 แสดงลักษณะผิวหน้าและภาคตัดขวางของฟิล์มบาง CIGS 126 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM (a) ตำแหน่งที่ 1 (b) ตำแหน่งที่ 2 (c) ตำแหน่งที่ 3 (d) ตำแหน่งที่ 4 (e) ตำแหน่งที่ 5 (f) ภาคตัดขวาง





(c)



(d)



รูปที่ ข.10 แสดงลักษณะผิวหน้าและภาคตัดขวางของฟิล์มบาง CIGS 127 ที่ถ่ายจากกล้อง SEM (a) ตำแหน่งที่ 1 (b) ตำแหน่งที่ 2 (c) ตำแหน่งที่ 3 (d) ตำแหน่งที่ 4 (e) ตำแหน่งที่ 5 (f) ภาคตัดขวาง





ตำแหน่งที<mark>่</mark> 1



ตำแหน่งที่ 2



ต<mark>ำแหน่งที่ 3</mark>





ตำแหน่งที่ 5

ตำแหน่งที่ 6

รูปที่ ข.11 แสดงลักษณะผิวหน้าและภาคตัดขวางของฟิล์มบาง CIGS230 ตามตำแหน่งต่างๆ ที่ถ่ายจากกล้อง SEM





ตำแหน่งที่ 7







ตำแหน่งที่ 9



ตำแหน่งที่ 10



ตำแหน่งที่ 11



รูปที่ ข.11 (ต่อ) แสดงลักษณะผิวหน้าและภาคตัดขวางของฟิล์มบาง CIGS230 ตามตำแหน่ง ต่างๆที่ถ่ายจากกล้อง SEM





ตำแหน่งที่ 1<mark>3</mark>

ภาคตัดขวาง

รูปที่ ข.11 (ต่อ) แสดงลักษณะผิวหน้าและภาคตัดขวางของฟิล์มบาง CIGS230 ตามตำแหน่ง ต่างๆที่ถ่ายจากกล้อง SEM

สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย





รูปที่ ค.1 แบบอย่างการเลี้ยวเบนจากการวัดด้วยวิธีการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของ CIGS 116



รูปที่ ค.2 แบบอย่างการเลี้ยวเบนจากการวัดด้วยวิธีการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของ CIGS 118



รูปที่ ค.3 แบบอย่างการเลี้ยวเบนจากการวัดด้วยวิธีการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของ CIGS 125



รูปที่ ค.4 แบบอย่างการเลี้ยวเบนจากการวัดด้วยวิธีการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของ CIGS 126



รูปที่ ค.5 แบบอย่างการเลี้ยวเบนจากการวัดด้วยวิธีการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของ CIGS 127



สถาบนวทยบรการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นางสาวจามรี อมรโกศลพันธ์ เกิดเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2520 สำเร็จการ ศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เมื่อปี พ.ศ. 2540 และเข้าศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2541 ในระหว่างการศึกษาได้รับทุนส่งเสริมผู้มีความสามารถ พิเศษ จากทบวงมหาวิทยาลัย ปัจจุบันรับราชการในตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร



สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย